DIALOG(R) File 351: Derwent WPI (c) 2001 Derwent Info Ltd. All rts. reserv.

008317072 **Image available**
WPI Acc No: 1990-204073/199027

XRAM Acc No: C90-088150 XRPX Acc No: N90-158423

X-ray exposure appts. for semiconductor wafer - comprises exposure unit with shutter and mask, and mirror to reflect X-ray

Patent Assignee: CANON KK (CANO)

Inventor: ABE N; AMEMIYA M; EBINUMA R; HIGOMURA M; KARIYA T; MIZUSAWA N;

OZAWA K; SAITOH K; SAKAMOTO E; UDA K; UZAWA S Number of Countries: 002 Number of Patents: 004

Patent Family:

| + | | | | | | | | |
|------------|------|----------|-----|-----------|------|----------|--------|---|
| Patent No | Kind | Date | App | olicat No | Kind | Date | Week | |
| JP 2100311 | Α | 19900412 | JP | 88252991 | Α | 19881006 | 199027 | В |
| US 5524131 | Α | 19960604 | US | 88264791 | Α | 19881031 | 199628 | |
| | | | US | 92879445 | A | 19920501 | | |
| | | | US | 93153288 | A | 19931117 | | |
| | | | US | 95441641 | Α | 19950515 | | |
| JP 2770960 | B2 | 19980702 | JΡ | 88252991 | Α | 19881006 | 199831 | |
| US 5822389 | Α | 19981013 | US | 88264791 | Α | 19881031 | 199848 | |
| | | | US | 92879445 | Α | 19920501 | | |
| | | | US | 93153288 | Α | 19931117 | | |
| | | | US | 95441641 | Α | 19950515 | | |
| | | • | US | 95464038 | Α | 19950605 | | |
| | | | | | | | | |

Priority Applications (No Type Date): JP 88252991 A 19881006 Patent Details:

| Patent No | Kind Lan Pg | Main IPC | Filing Notes |
|------------|-------------|--------------|----------------------------------|
| JP 2100311 | A 94 | | • |
| US 5524131 | A 140 | G21K-005/00 | Cont of application US 88264791 |
| | | | Cont of application US 92879445 |
| | | | Cont of application US 93153288 |
| JP 2770960 | B2 97 | H01L-021/027 | Previous Publ. patent JP 2100311 |
| US 5822389 | Α | G21K-005/00 | Cont of application US 88264791 |
| | | | Cont of application US 92879445 |
| | | | Cont of application US 93153288 |
| | | | Div ex application US 95441641 |
| | | | Div ex patent US 5524131 |

Abstract (Basic): JP 2100311 A

X-ray exposure appts. for semiconductor wafer comprises a mirror unit and exposure unit to expose the wafer with an X-ray reflected from the mirror unit through a mask, the exposure unit having an exposure control shutter and mask hold stage.

USE - For forming patterns on semiconductor wafers. (Provisional Basic previously advised in week 9021). (94pp Dwg.No.1/25)
Abstract (Equivalent): US 5524131 A

An X-ray exposure appts. using X-rays in synchrotron orbit radiation, the appts. comprising: a mirror unit comprising an X-ray mirror for diverging the X-rays in a desired direction, a first chamber for providing a predetermined vacuum ambience around the X-ray mirror and first supporting device for supporting the X-ray mirror; an exposure unit for exposing a wafer through a pattern of a mask to the X-rays from the mirror unit to form the pattern on a wafer, the exposure unit comprising a movable shutter, which is movable in the desired direction for controlling the exposure, and the movement speed of the shutter being controlled in accordance with an illumination distribution of the X-rays, a mask stage for holding the mask, a wafer stage for holding the wafer, a second chamber for providing a predetermined He ambience of a reduced pressure about the mask stage and the wafer stage, a frame assembly to which the mask stage and the wafer stage are mounted and second supporting device for supporting the frame assembly; beam duct device for guiding the X-rays from the mirror unit to the exposure unit; an X-ray transmitting window, disposed before the shutter, for providing a partition between the exposure unit

and the beam duct means and for transmitting the X-rays for introduction into the exposure unit.

◎公開特許公報(A) 平2-100311

Mint. Cl. *

验别配号 庁内整理番号 ❷公開 平成2年(1990) 4月12日

H 01 L 21/027

7376-5F 7376-5F H 01 L 21/30

審査請求 未請求 請求項の数 17 (全94頁)

❷発明の名称 アライメント装置並びにこれを有するSOR一X線露光装置

夏 昭63-252991

②出 顧 昭63(1988)10月6日

四発 明 者 俊 一 粉 澤 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 70発 明 者 刈谷 卓夫 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 の発 明 者 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 肥後村 の発明 者 伸 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 水澤 俊 個発 明 者 海老沼 隆一 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 **#** __ 切発 明 者 字 用 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 切発 明 者 小 邦 貴 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 の発明者 爾言 光 陽 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 の出 夏 人 キャノン株式会社 東京都大田区下丸子3丁目30番2号

四代 理 人 弁理士 丸島 鐵一

最終質に続く

1. 発明の名称

アライメント装置並びにこれを有するSOR-X维维光器量

2. 特許請求の範囲

{ 1} 軌道放射光内のX額を利用するX額露光装置

a)ミラーユニットと、前記ミラーユニットから のX額でマスクを介してウェハを質光する質光 ユニットを寄せる:

· b) 約記ミラーユニットは、所望の方向にX線を 拡大するためのX様ミラーと、質記X難ミラー の周囲を所望の真空雰囲気とするための第1チ ャンパーと、前記X線ミラーを支持するための 節し支持手段を有する:

c)前記罪光ユニットは、篝光を制御するための シャッターと、貧妃マスクを保持するためのマ スクステージと、前記ウエハを保持するための ウエハステージと、前記マスクステージと前記 ウエハステージの期間を所望のヘリウム雰囲気 とするための第2チャンパーと、前記マスクス チージと真記ウエハステージが取付けられるフ レーム構造体と、斡記フレーム構造体を支持す る第2支持手段を有する:

ことを特徴とするX組製光装置。

(2)的記集1支持手段は前記X線ミラーを前記第 1チャンパーに対して独立に支持していることを 特徴とする特許請求の範囲第 (1) 項記載の X 辞器 光装置。

(3)前記第2支持手段は、前記ミラーユニットか 5のX棘に対して、前記フレーム構造体の姿勢を 興難するためのアクチュエターを有することを特 後とする特許請求の範囲第(1)項記載のX種鑑光 M ...

(4)的記シャッターは、前記第2チャンパーによ ってその周囲が所望のヘリウム雰囲気とされるこ とを特徴とする特許請求の範囲第(1)項記載のX 植器光装管。

(引前記算1並びに第2チャンパー間のピームダ クトを第3支持手段で支持することを特徴とする 特許禁求の範囲第(1)原記数のX額質光鉄管。 (8)軌道放射光内のX額を利用するX額質光装置 マネック

a) ミラーユニットと、鉄記ミラーユニットから のX銀でマスクを介してウエハを開光する開光 ユニットを有する:

制剤配ミラーユニットは、マスクのパターン領域全体にX維が照射されるように、X維を所領の方向に拡大する;

こ) 前記観光ユニットは、前記ミラーユニットからの X 緒による観光を制御するためのシャッターと、前記マスクを保持するためのマスクステージと、前記マスクステージと前記ウェハステージと、前記マスクステージと前記ウェハステージの周囲を所置のヘリウム雰囲気とするためのチャンパーを有する:

ことを特徴とするX経露光装置。

(1)前記電光ユニットは、前記マスク上のマーク と前記ウェハ上のマークのXY面における位置関係を検出するための第1検出器と、前記ウェハス

ナージは前記検出器が検出したの方向のずれを補正するために移動し、前記ウエハステージは前記 検出器が検出したX、Y方向のずれを補正するために移動することを特徴とする特許関求の範囲 第 (10) 項記載の X 練駕光装置。

(12)前記載光ユニットは、前記ウエハステージの移動位置を検出するための、レーザー干渉針を用いて構成された検出器を有し、この検出器のレーザヘッドとレシーパは前記チャンパーの外部に前記フレーム構造体によって支持されていることを特徴とする特許様々の範囲第(5)項記載のX練館光装置。

(13) X 線による電光を製御する X 線電光制御装置であって。

a)マスクのパターン領域全体にX線が展射されるようにX線を所登の方向に拡大するモラーユニットと:

b) 約記ミラーユニットからのX 値によるマスク を介したウエハの観光を創御するためのシャッ クーと、約記マスクを保持するためのマスクス テージの移動位置を検出するための、レーザー干 参針を開いて構成された第2検出器を有すること を特徴とする特許請求の範囲第(6)項記載の X 額 異光装置。

(8)前記第1核出額は乙方向における前記マスク と前記ウエハの位置関係も検出することを特徴と する特許請求の範囲第(7)項記載のX籍雲光装 載。

(9) 前記マスクステージと前記ウェハステージ は、両一のフレーム構造体に取付けられていることを特徴とする特許請求の範囲第(6) 項記載のX 雑貫光装置。

 $\{10\}$ 飲記マスクステージは θ (= ω z) 方向のみに可動軸を有し、前記ウエハステージは X、Y、Z、 θ 、 ω x、 ω y、の各方向に可動軸を有することを特徴とする特許請求の範囲集 (θ) 項記載の X 組織光

(11)的記載光ユニットは、前記マスク上のマーク と前記ウエハ上のマークのXY面における位置関係を検出するための検出器を有し、前記マスクス

テージと、前記ウエハを保持するためのウエハ ステージ有する賃光ユニットと;

c) 無射領域におけるX線の原度を計測するX線 無度計と前記照射領域における各点の照度を計 割するX線デテクターからの出力を処理し、前 記X線無度計の出力を基準として前記X線デテ クターの各点ごとの出力を視正することによ り、前記照射領域の原度分布を検出する検出手 殺と:

()前記シャッターの動作を前記検出手段が検出 した無度分布に応じて斜貫するシャッター制御 手段を:

有することを特徴とするX銀貨光装置。

(14) 前記 X 維限度針は前記シャックーよりも前記 ミラーユニット 例に設けられ、前記 X 継デテク ターは前記ウエハステージ上に設けられているこ とを特徴とする特許請求の範囲第 (13) 項記載の X 維貫光融載。

(16) 抑記 X 差無度計は X 線の適路に対して可動に 設けられたいることを特徴とする特許請求の範囲 第(14)項記載のX幕露光新御装置。

{16}マスクとウェハを所定の位置関係にアライメントし、X組を用いてマスクのパターンをウェハ上に転写するX能アライナーであって、

a)マスクのパターン領域全体にX値が展射されるようにX値を所強の方向に拡大するミラーユニットと:

b) 前記ミラーユニットからのX額によるマスクを介したウエハの観光を制御するためのシャッターと、マスクを保持するためのマスクステージと、ウエハを保持するためのウエハステージと、前記マスクステージに保持されているマスク上のマークと前記ウエハステージ上の基準マークのXY面における位置関係を検出するための検出型を有する截光ユニットと:

c) 前記検出器の出力に基づいて前記マスクス テージに保持されているマスクの 6 方向の傾息 を測定する製定手段を :

有することを特徴とするX雑アライナー。 .

(17)前記被出籍は、前記マスクステージに保持さ

機能化リソグラフ技術の一つとして住日されてきた。しかしながら、従来では、小型で、高強度のX種源が存在しなかったため、このようなX種リソグラフ技術を利用した半導体繁子製造用のX種野光英量を、半導体製造工場に導入することは困難であった。また、従来では、スループット等の量量性に対する要求にも答えられないのが環状であった。

ところが、近年になって、高強度なX線を発生する、常伝導あるいは超伝導型石を用いた超小型のSOR(Synchretron Orbital Radiation)リングが開発される状況になり、光線は主要な問題とならなくなってきている。

一般に、X線器光装置は、第2回に示すように、所様プロキシミティ魔光方式によってパターンの操付けを行なう。マスク2は、X線通過率の高い数ミクロンの厚さの基板201と、この上にX線吸収率の高い材料によって転写すべきパターン状に形成された吸収休202と、基板201を支持する支持枠203とから構成されている。こ

れているマスク上のマークと前記ウエハステージ に保持されているウエハ上のマークのXY新にお ける位置関係を按出するものであることを特徴と する特許額求の範囲第(16)項記載のX雄アライナー。

3. 発明の詳細な説明

【発明の属する技術分野】

本発明は、半導体素子製造用バターンを有するマスクと半導体ウエハを所定の位置関係にアライメントするアライメント投配、特には、マスクと半導体ウエハをアライメントした後、軌道放射光(50R~X線)を利用して、マスク上の半導体系子製造用バターンを半導体ウエハ上のレジストに焼付ける半導体素子製造用のSOR~X線電光磁管に関する。

「従来の技術」

X 線を利用した半導体素子製造用のリソグラフ 技術は、1972年に Spearsと Smith によって "Electron. Lett. Vol. 8, No4: pi 02, 1972" に発表され てから、半導体素子の高集積化を実現するための

のマスク2を被加工物であるウェハ3に、正確に 且つ安定的に、決められたギャップ距離(約数十 ミクロン)で対向させ、マスク2を介してX線1 を半導体ウェハ3上に照射し、吸収体202によ るパターンをウェハ3上に並布されているレジスト5に傾付け、転写する。

転写プロセスに関しては、第3図(a)に示されるスキャン質光方式、第3図(b)に示されるスキャンミラー解光方式、第3図(c)に示される一括解光方式が披露されている。スキャン解光方式は"J. Vac. Sci. Technol. Bl (4) 1984, Pl 271 * で、また、一括電光方式は"IBM Research Report RC 8220, 1980 * で提案されている。

第3 図(a)に示されるスキャン貫光方式は、マスク2 とウェハ3を所定の位置関係にアライメントした後、SOR光線4から発生しているシートピーム状のX線1にたいして、マスク2 とウェハ3 を一体的に図示矢印方向に移動させ、マスク2 上のパターンをウェハ3上の所定領域に転写する。

第3回(b)に示されるスキャンミラー電光方式 は、マスク2とウエハ3を所定の位置関係にアラ イメントした後、SOR光線4とマスク2の間に 配置されたミラー301を、医示矢印方向に補助 させることにより、電光範囲(転写すべきマスク パターンの全域)をSOR光線4からのX線1で 走査し、パターン転写を行なり。

第3 図(c)に示される一括電光方式は、SOR 光振4とマスク2の間に、反射面が凸状に加工されたミラー302を配置し、このミラー302に よってSOR光振4からのX線1を発散させることにより、X線1を電光範囲全体に同時に照射する。これにより、マスク2のパターンは、アライメント後、ウエハ3に転写される。

また、X 練露光装置において、マスク2 とうエハ3 を所定の密閉界阻気内に配置して露光を行なうことは、例えば、E.Spiller が "J.Applied Physics, Vol. 47, No. 12, p5458" で後雲している。

これでは、温度の収点からNeガス雰囲気中に、 マスク2とウエハ3を配着している。更に、本館

る。各チャンパの間には、各チャンパ内の雰囲気を独立に維持するために仕切弁(第4階(b)では、無射チャンパ405とメインチャパ401の間の仕切弁409のみを示している)が設けられている。

また、SOR-X線電光装置は、例えば『Proceeding of SPIE, Vol. 448, 1983. pl04 * で提案されている。この装置の概要を第5回に示す。この装置は鉛直方向に移動自在な所類挺形ステージを有し、このステージでマスク2とウエハ3を支持した状態で、X線1による電光を行なっている。

【発明が解決しようとしている問題点】

ところで、半導体素子の集積度の目安とされるダイナミクランダムアクセスメモリ(以下、DRAMと記載する)を例に取ると、64メガビットのDRAMでは0.3~0.4μm(以下、ミクロンと記載)の維幅、100メガビット以上のDRAMでは0.25ミクロンの維備のパターン焼付を可能にする電光装置が必要になる。

しかしながら、0.25ミクロン以下の微糖な

発明者の一部は、先に特別図 60 - 178527号公報で、X 練智球による X 報館光数数において、ステージ装置。マスク・ウエハ酸送装置、アライメント装置等のそれぞれを、複数の密閉雰囲気内に配置することを提案している。

以下、第4数(a),(b)を用いて、前述の特殊 取 68 - 176627号公報に示されている装置の概要を 説明する。この装置において、ウエハは、ウエハ ロードカセット収納チャンパ 4 0 2 の中に、カ セットに挿入された状態で設置される。 第光され たウエハは、ウエハアンロードカセット収納チャ ンパ 4 0 3 内のカセットに収納される。 転写すべ まパターンが形成されているマスクは、カセット に挿入された状態で、マスクカセット収納チャン パ 4 0 4 内に設置される。

マスク及びウエハは、メインチャバ401内で、第4回(b)に示される電子ビーム装置411によって相互にアライメントされた後、一体的に支持された状態で照射チャンバ405内に移動され、X練管410を光際とした電光が行なわれ

パクーン焼付を可能とする露光装置は、未だ実現されていないのが現状である。このような微細なパクーン焼付けを可能にする罵光装置を実践するためには、(1)マスク及びウエハを安定的に維持するための環境制御技術。(2)ゴミ等のコンタミネーションを排除するための装置技術。(3)バクーン転写範囲を均一に露光するX線露光技術、(4)1/100ミクロン台の積度と1/1000ミクロン台の分解能を連成するアライメント技術、等の各技術を確立する必要がある。

本発明の目的は、64メガビットないしはそれ以上の無限度を有する半導体素子の製造プロセスで使用され、そのプロセスの要となる半導体素子製造用の蓄光装置を提供することにある。

本発明の他の目的は、SOR光源からのX組を使用して、マスク上に形成されている微細なパ ターンを半導体ウエハ上のレジストに使付けることを可能にするSOR-X組織光装置を提供する ことにある。

本発明の更に他の目的は、上述の(1)~(4)の

各技術を確立し、SOR - X維貫光装置に採用することにある。

【問題点を解決するための手段並びに作用】 上述のように、0・25ミクロン程度のパターン維催を有する半導体禁子の製造を実現するためには、課光装置に要求される精度の代表的な項目である重ね合わせ精度の要因と、その構像的な割り振りを到1表に示す。



本発明で、SOR-X級リッグラフに用いる液 長は例えば5~15オングストロームの液長域である。また、上述の様に相対論的な速度まで加速 された電子のエネルギは略 0.5~1.0ギガエレクトロンボルト(Ge V)である。第6図(b) に、SOR光振 4 とマスクの間に、X額反射を ラーとベリリウム(Be)変を配置してX組営光 質価を構成した場合の、露光ビームバスの各点、 第1表(単位:ミクロン)

| 項 目 | 整水特度 |
|-----------|-------|
| マスク製造器 | 0.025 |
| ウエハプロセス盃 | 0.025 |
| ステージ検皮 | 0.025 |
| アライメント精度 | 0.025 |
| 光学系精度 | 0.025 |
| その他露光装置内型 | 0.025 |
| 重ね合わせ精度 | 0.06 |

その他の緊光装置内型には、マスクとウエハの 熱による及が含まれる。第1表からも朝らかな様 に、君光装置内で許されるマスクとウエハの蚕、 特に質光中に許される並は、高々0.01ミクロ ンである。

次に、第6回(a), (b)を用いて代表的なSOR光源4の性質を説明する。第6回(a)におい

即ち、SOR光線 4 例から順に、ミラー入射底 許、ミラー入射底後、Be窓表面、マスク表面、 レジスト表面におけるSORの各波長ごとの分光 強度特性を示す。この図から、SOR-X線リソ グラフには5~15オングストロームの波長域を 使用するのが遠していることが理解できる。 周操 に、SORは連続スペクトルを持つことも理解で きる。

第7図(s)にマスクの基板201の材料に無機材料を用いた例を、また第7図(b)に有機フィルム材料を用いた例を示す。第7図(a)の例では、支持枠203に接合された基板201はシリコンが形成され、吸収体パターンが形成が多に出ての場合と、の場合に、シリコンクによって育技化される。この場合は、シリコングによって育技化される。この場合は、2~10ミカンの有機フィルムが支持枠203に接着される。有機フィルムには例えばポリィミドフィルムには例えばポリィミドフィルムには例えばポリィミドフィルムには例えばポリィミドフィルムには例えばポリィミドフィルムには例えばポリィミドフィルムには例えばポリィミドフィルムには例えばポリィミドフィルムには例えばポリィミドフィルムには例えばポリィミドフィルムには例えばポリィミドフィルムには例えばポリィミアスクの基フィルムには例えばポリィミドフィルムには例えばポリィミトを表してある。

が使用される。

第2回で概念的に示したプロキシミティ電光方式では、電光時、マスクとウエハの間の距離(以下、プロキミティーギャップと記載する)は、被略10~50ミクロン程度に設定される。この方式において、マスクとウエハの間の雰囲気をそれぞれ真空、空気、ヘリウム(He)とした際の、第7回(a)の置化シリコンマスクと第7回(b)のポリイミドマスクの最度上昇の程度を第2表に示す。

第2表(単位:度)

| 非磁気維体 | 重化シリ コンマスク | ポリイミ ドマスク |
|-------|---------------|--------------|
| 真空 | ~ 8 0 | ~ 6 0 |
| 空気 | 1.17 | 1.18 |
| Не | 0.343 | 0.351 |

この表では、マスク面上でのX雑弦度を120

ャンミラー電光方式)の違いを説明する。第8個 (a)はパターン部701全体にX雑1が何時に無 射される一括露光方式を示す。第8回(b)はこの 方式によって生じるマスクのতの様子を示す。第 9 図 (a) はシートピーム状のX線 1 がパターン部 701を順に走査するスキャン電光方式を示す。 第9図(b)はこの方式によって生じるマスクの草 の様子を示す。ところで、SORから発生するX 雑は、鉛直方向の広がりが非常に小さいから、例 えば貫光位置をSOR発光点から10メートルの 距離に設定しても、X離強度プロフィールの半値 艦は低10ミリメートル程度にしか成らない。従 って、スキャン電光方式(スキャンミラー質光方 式も同様)では、異光時間を一括露光方式と同じ にするためには、マスクに照射するX線の強度を 一括翼光方式に比べて数徳にしなければならな い。これはマスクの笠を大きくする。

第3表に一括露光方式とスキャンミラー電光方式の上昇温度とマスクの最大変の比較例を示す。 この表では、ウエハチャック1807(第18回 mW/cmとし、真空雰囲気での輻射率を 0.5 としている。現在提案されているレジスト材料の 感度が、単位平方センチメートル当り複数十ミリ ジュールから百ミリジュールであり、マスク基板 材の X 韓週過率が略 5.0 %程度であることを考慮 すると、上記の設定は妥当な様である。

次に、第8図(a)。(b)と第9図(a)。(b)を 用いて、一括舞光方式とスキャン露光方式 (スキ

参照)をアルミナ(A1:0.5mm厚)とし、 その裏面態度を一定として比較した。また、スキャンミラー質光方式に関しては、ミラーの揺動の 函数数をパラメータとした。

第3表(単位:度。ミクロン)

| 氟光方式 | 変化シリ コンマスク・ | | ポリイミ | | |
|---------|----------------|--------|-------|-------|--|
| | 温 庆 | 最大至 | 速度 | 最大爱 | |
| 24+729- | | | | | |
| 0.5Hz | 1.34 | 0.018 | 1.48 | 0.094 | |
| 8 H z | 1.22 | 0.015 | 1.22 | 0.082 | |
| 1000Hz | 0. 141 | 0.0D84 | 0.351 | 4.046 | |
| — tš | 0.343 | 0.0084 | 0.35[| 0.846 | |

この表からも明らかな様に、マスクの至を許容値 (0.01ミクロン)以下にできるものは、一

括言光方式もしくは高期放散でのミラー協動を約復にしたスキャンミラー賞光方式のみである。また、マスク基板材として、適常のポリイミドンイルムは使用できないことがわかる。しかしかなせら、数十日エを越える周波数でミラーを協動させることは、ミラー301(第3図(b)参照)が10・トール程度の高真空中に配置されていることを考慮すると、実現が非常に困難である。た、マスクとウエハを一体的に移動するスキャン電光方式では更に困難である。

使って、本見明では一括電光方式を採用した。ところで、電光装置には、パターン雑帳の持続には、パターン雑帳のおされて、 最小銀付継帳の5~10%が要求される。0、25ミクロンの最小銀付継帳を実現クロンの最光装置においては、これが0、012ミクロンをは、でのことから、電光銀版(パターン都切となる。このことから、電光銀版は「パターン都切となる。このことから、電光銀版は「パターン都切となる。このことから、電光銀版は「おいての異出量の均一性は、概主2、5%程度が必要となる。一方、50R-X継の強度プロフィールは、約100円によりには、約10円ではかつス関数の様に、約10円ではあります。

光を行ない、異光領域全体で均一な質光を行な う。

第10図(b)でこのシャッター機構を簡単に投 明する。駆動ドラム1009とアイドラドラム 1011の間のスチールベルト1009には、矢方 形のアパーチャ1012が形成されている。 Y 始 はSORーX線の光軸と語道な方向である。 t 軸は時間を示している。 またし 曲線1006は先エッジ1004の軌跡を示に対 曲線1007は後エッジ1004の軌跡を示に対 いる。 このシャックー機構は Y 軸上の各点に行 時間 Δ T(y) が第11図の照 度プロフィール 作 時間 ム T(y) が第11図の 照 度 プロフィー 地 時間 ム T(y) が第11図の 照 度 プロフィー 地 にて異なる様に 駆動ドラム1009を助作 る。これにより、電光領域全体で、 縄出量(光時間×縄度)を一定にしている。

資述の "Proceeding of SPIE, Vol. 448, 1983. p104"に開示されている賞光袋筐(第5 図参照) は、S O R光振からの X 練の通過経路が一旦ペリ リウム窓で仕切られた後、マスクを介したウエハ るから、一括露光方式で異光領域金体の無出量の 均一性を観生 2. 5% 程度とするのは容易ではない。照度を電光領域全体で均一にする方法では、 ガウス分布の中心部分のみを使わざるをえず、 X 韓エネルギーの使用効率が悪い。

の舞光が大気中で行なわれる。第12回に大気と Heの熱伝導率の圧力依存性を示す。この図か ら、同じ圧力なら、 H e よりも庶気のほうが熱伝 縄車が小さいことが分かる。従って、第2,3表 で前述したマスクの至を考慮すると、この様な大 気中の露光では本発明の目的を達成するのは困難 なことが理解できる。そこで、本発明では、訴述 した様に高精度に温度、圧力、純度が管理された 密朗He雰囲気での糞光を採用している。また、 これ以外に、SOR-X離光源に対応する撮形 (鉛度方向) 雅送機構と概形 露光ステージを採用す ると共に、完全密閉算器気内のマスクおよびウェ ハの雑送を採用した。これにより、 S O R - X 線 貫光装置において、高スループットと、パーティ クル(ゴミ)とコンタミネーションの影響を小さ くすることを可能にしている。

更に、本発明では、(1)SOR光線からのX線の光軸は変動する可能性がほとんどない、(2)マスクの限度は約述の様に充分でている、(3)SOR~X線筒光ではSOR光線からのX線の光軸と

マスクとの位置関係の安定性が最も重要である、 との経験から、ウエハステージを 6 軸(X 、 Y 、 Z 、 e (m ы m) 。 ы m 。 ы v) 解釈し、マスク ステージは e 解側のみとしている。 これにより、 マスクステージの高精度化を達成している。

なお、本発明において、マスクステージを8方向に回転可能としているのは、ウエハをステップ アンドリピート電光するためのウエハのX、YN に関する移動方向にマスクの向きを合わせるため である。また、本発明は、この所謂マスクアライ メントを正確に行なうことを可能とするために、 ウエハステージ上に基準マークを設け、この若単 マークを用いてマスクアライメントを行なっている。



ステージの位置計劃を行うための計劃光学系1812、 ウエハるとマスクスの祖互位置ズレを制定するため のプリアライメントシステム1307、ファインアラ イメントシステム 1302、ウエハ3に遊切な X 練貫 光量を与えるための蘇光シヤツター装置1308、ウ エハミを供給あるいは回収するためのウエハ供給回 収益置1808、ウエハ3を推送するためのイジエク ター1304、ウエハトラパーサー1306、ウエハ3 の結晶方位を整残させるためのオリフラ検知ステー ジ1806、マスク2を収納するためのマスク収納装 載 1810、マスクミモマスクカセフト 1810 から出 し入れするためのマスクカセツトローダー1309、 マスク8モマスクカセット1810とマスク8ステー ジ1989 (第19 図参属) の間で接送するためのマ スク推送被償 1311 などが収納されている。第84 週に示す如く、メインチヤンパーは除後ペース 8405 に回着されている。除掘ペース 6 4 0 1 には 3 個の エアーサスペンション 8402~4 が四着してあり、 エアーサスペンション8402~4 の一端は象領策合 8401に拠定してある。 兼振祭台 8401 は前途の除

(実施男)

第1間に本発明の一変施例を示す。図中、4 は SOR 光を発生させるための電子加速器、あるいは、電子書観リング(以下 SOR リングと略す)であり、その電子軌道は、地面に対して水平に設置されが、2 つ以上の出射窓を備えていても良い。 ミラース・101 は SOR リング4 と 電光ユニット 102 の間に設置してあり、内部に SOR 光を所立の拡がり寸法に変更するための X 線ミラー 1401 (関 14 関 変更は 1 × 10⁻⁴ で 2 変更に は 5 OR リング 4 と ミラーユニット 101 の間を 1 × 10⁻⁴ で 1 × 10⁻⁴ で 2 変更を ながら接続している。

西先ユニット102 は内部を純度 99,99% 程度以上の高純度 なへり ウム (Be) で満たしたメインチャンパー3101 (第51 図参照) でおおわれており、第13 図に示す如く、その雰囲気の中に、マスク2 中ウエハ3 を保持するためのステーツ装置 1301、

無ベース 8 4 0 5 やメインチャンパーを支持するための強固な構造体である。除無保台 8 4 0 1 の下部には空気等を吹き出し、その圧力によって床面より浮上させる液体ペアリングは、露光ユニット全体の設置調整の時、床面に対する摩擦抵抗を減少するので、兼小な位置決めを可能にする。

ミラーユニット 101 と 国光ユニット 102 の間にはビームダクト 121 が配置されている。このビームダクト 121 内には、第 35 図に示す後に、仕切弁3616、3617、ペリリウム 図 3612 が配置され、各ユニット 101、102 を気密運断が可能な 状態に接続している。ビームダクト 121 の途中は 支持台123 で来に設置してあり、またミラーユニット 101 とペリリウム 室 3612 の間に設置した 真空排気ポップで 1×10~~)×10~~Torr 程度の真空皮に排気してある。

電気制御ユニット 103 はミラーユニット 101、 電光ユニット 102、恒温制御ユニット 104、 辞気 ユニット 105、 絶気制御ユニット 106 の制御や操

作入力卓として作用し、SQRリング4との協調信 号の技気、不関系の作業室出入口罪との保安信号 の技気等を行う。包装制御ユニツト104 はミラー ユニツト101 や電光ユニツト102などの発熱部品 に対して熱変体を推過させる事で、それら都品か らの発熱を吸収し、救送装置群の塩度を一定に保 つ作用を行う。排気ユニツト105は、電光ユニツ トの鉾気を行い、また、ミラーユニツト101、鉾 は、ミラーユニツト101 中国光ユニツト102 で使 用される実圧空気、宣素ガス、ヘリウムなどの制 角を行う。

以上が本発明の構成ユニットの作用についての 簡略な説明である。以下にユニット化構成にする 効果を説明する。SORリング4から放射される SOR 先の内のX線を用いた電先方法を考える場合、詳 細は後述するが、X線の盆がりを朝御するためのX 献ミラー1401の役割は重要であり、X歳ミラー 1401 無しでSOR~X 鏡による電光は困難である。 X 練ミラー1401の役割のうち、重要な点は、第

リング4に近い程、浮遊放射線から進ざかったと同 等な効果が得られるので、都合が良いと考えられ る。現状のSORリングに於いては、この量の位置 がSORリングに狂く接近しているものから、飲か 先方に設置されるものまでさまざまである。従っ て、電光システムに於いては、この壁がSORリン グイとミラーユニツト101の間、あるいはミラー ユニツト101と韋光ユニット102の間のいずれに 有って使用可能とすべきである。このような観点 から、ミラーユニツト、富光ユニツト、電気新費 ユニット…等にユニット化する事で実用可能な無 光システムが製作できる事が料った。以上がSOR 光を用いた露光システムを達成するために必要な 袋筐構成上の説明である。

次に、個々ユニツトについて大まかな達成手数 について述べる。

もラーユニツト101は、真空的に直接SORリン グイ上に連絡する必要があるので、解光ユニット102 とは独立した異空神気系を持つ。ユニット全体は SOR光に対して 6 輪 (Χ. Υ. Ζ. θ. ωχ. ωγ)

元に必要な飲長のX 雑を選択できる。必要な X 雑 態度分布を作り出す、また、遊切な又線束を作り 出す事でSORリング4と蓄光ユニット102間の距 薄を握くできるなどである。 毎光に必要な被長を 選択する事で、マスク2のコントラストを確保でき、 必要なX線強度分布を作り出せる事で無的に寸法 変化を生じない輩光系が得られる。また、発飲角 を制御する事で実用的なSORリング4と賞光ユ 気ポンプ 122の創御を行う。始気制御ユニツト 108 ニット 108間の寸柱が得られる。 要約すれば、ス 維ミラー1401を用いる平で実用的なSOR電光シ ステムが舞られると言っても過言ではない。

> SOR光を思いた電光システムを構成するために SORリング4日体が露先システムに与える影響を 考えてみる。一般的に、SORリング4の外径寸技 は 2m~放十m 程度ありその重量は数十~800%に 及ぶ。従って、電光システムはSOR光の出射方向 に向って比較的自由に移動しながら位置を襲撃す る必要がある。また、SORリング4の層銀には飲 十cm程度の厚さの飲料雑薀新繋が設けられる。

電光システムを考える場合、この壁は、SOR

方向に位置合わせする必要がある。位置合わせの 動作のうち、ミラーユニット101全体をX及び2 方向に参助できるようユニット変面に複体ペアリ ングを用いる。Y方向及びX。Y,2種に対する箇 転運動はX棘ミラー1401に直結するミラー姿勢 興整装置1406(第14回参照)で行う。直接、SOR 光を受ける X 棘 ミラー 1 4 0 1 はその取付部付近に 低級被媒を推進する事で熱的な姿形から進れる。ま た、X線ミラー1401とSORリング4の間にはア パーチャ1409 (第14 図参照) を入れ不要な X 館 解射によるダメージから送れるようにする。

電光ユニツト 102 は SOR リングもやミラーユ ニツト101のSOR光軸に対して、ミラーユニツト 101と関係に、6輪方向に位置合わせする必要が ある。このため、ユニットの底面に液体ペアリン グ景を装着し、電光ユニット102の12。 2方向及 びY種回り回転(ωτ)に関する移動を容易にして ある。又及び2輪割りの回転(ωェ、θ)運動やY 方向の連動及び位置決めは、第84回に示すエアサ スペンション 8402~8404 の圧力調整で行う。以

上がホユニツトの飲食、賞養に関する説明である。 本ユニット102には、SOR 光が導入されるので、 これが放因で生ずる問題解決手妻が必要である。ユ ニット102の構成要素のうちメインチャンパー8101 (第31回参照)の内部を実空にできればある意味 で問題は無いが、後述するように、マスクの発熱 に対処するためメインチャンパー3101 内を真空 にする事はできない。従ってSOR光とりわけ又辞 を吸収する製色いが低い事が料っているヘリウム (または、水素でも可能である) を充集する必要が 生じた。これにより、真空とへりウムを分離する ための又領導入窓が必要となった。又領導入窓は べりりウムが遊切である。ヘリウムやベリリウム のX鍼袋収は、髯光エネルギーの葉少を招くので、 この根矢を最少根皮にすべきである。この姿勢の 意味はヘリウムはできるだけ圧力を下げる、ベリ リウムはできるだけ薄くすると云う事である。へ リウムの圧力は伝熱特性や又繋が進過する距離か sebens.

後述する意由で、ヘリウムの圧力は100~200Torr、

島皮変化に対しては前述の恒温手数で対応できる。外部からの振動については、第84回に示す、除級ペース8405と除級銀台8401の間に設けたエアーサスペンション8402~8404の作用によって振動の伝達を分断する視念で対処できる。自然、

次に特度の獲得手段について述べる。本館光システムでは、ウエハ上に30mm 口程度の面積に対して富光する必要がある。一般的なシリコンウエハーの熱影保保数は4×10⁻¹/で程度である。30mmの長さで進度変化1でに対する寸法変化は0.12μm程度となる。電光システムでは、この変化を

X 親ダクト 1 2 1 と電光ユニット 1 0 2 の間には、ペローズの知者、 軟らかい部材を用いてダクト 1 2 1 から露光ユニット 1 0 2 に被助が伝達して来る事を防止する線点にしてある。以上が装置精度要得のため用いられた手段の説明である。

SOR 光とりわけ X 線を用いた電光システムの線 成方法の 級略説明を以上で終る。なお、以下に本 発明の露光システムについて詳細な設計方法や装 置内容を説明する。

第13回は電光ユニット102の内部構造を説明する図である。この図では、X線を進過するベリリウム ISS 12 (第35 図参照) から SOR に対して下方の部分を示している。

本被匿の目的は、マスク2上に設けた転写パターンを、ウエハ3上のレジストに所定の位置合わせを行いながら、X 腕を用いて焼付け転写する事である。また、 転写パターンは 3 0 mm 四方程度の 面被であって、一方、ウエハは直径数十 mm から直径数 百 mm 程度有るので、旋付け霧光は所謂ステップアンドリピート露光を採用し、複数回に分けて線

り返し行う必要がある。この時、マスク2とウェハ3の位置合せ精度は0.01 μm~0.05 μm と云った要求があり、までもなくこの数字は小がかりまでもなくこの数字はかが、ウェンクの伝写がまたが、ウェンクの伝写がある。に複数回動作や、電子とウェンの対数を分割を発展したがある。に対しては、必要の関係を発展したがある。に対しては、必要の対象を発展したがある。に対しては、当年を発展したがある。に対しては、当年を発展したがある。との表表を表示した。この時間を発展したがある。との表表を表示した。

資施智書点に配慮して構成された超光ユニット 102の内部構造について説明する。

ステージ装置 1301 の主な機能は、ウェハ3 やマスク2 を保持、あるいは位置決めする事であり、第 光ユニット 101 を確成するための中心的部材である。本ステージは、SOR 光の光軸に対してウェハ3 を垂直に維持しながら、0.01 μm 以下の位置決

ライメント用版明光源、電気図路、収取アクチュ エータなど発熱する部分周辺には個量技体を放進 し、進度変化を生じない精造にしてある。

プリアライメントシステム 1307 の主な機能は、 搬入されたウエハ3のステージ装置 1301 に対する 位置を創定する事である。このプリアライメント システムによって、ウエハSのステージ装置1301 に対する6軸 (X, Y, Z, θ, ωx, ωογ) 方向 の位置が制定される事で、ファインアライメント システム1302の鍵定時間を根積できる。また、ブ リアライメントシステム1307の割定値によって、 ウエハ3がマスク2に衝突しないようステージ装置 1301を朝鮮する事が可能になる。本システム1307 は、ステージ装置1301の上面に取り付けてあり、 発熱都品周辺には恒温液体を洗道し、システムの 作数による温度変化を生じないようにしてある。ま た、光輝は、大きな発熱体であり、かつ比較的損 託しやすいので、ブリアライメント用光賞を容易 に交換できるよう、また発熱の影響が最少となる ようメインチヤンパー 8101 の外部に設置し、オ

め分解能を持って、ウエハ3を3次元(X、Y、Z)的に移動する。ステージはゴミや発熱、振動を発 少限度にすべく、液体軸受案内と弾性リンクによる移動案内で構成してある。駆動手段や液体軸受 案内等、基度変化を生ずる部分については、その 周辺に個温液体を流滅する事で超度変化を生じない構造にしてある。また、本数数1301には、そ の他の構成サブユニットが取り付くので、マスク とウエハ間の関性を最低固有振動数で200~300H # 程度に設計してある。

ファインアライメントシステム 1302 の主な機能はウエハ3 とマスク2 の相互位置を検出する事である。ファインアライメントシステム 1302 は、ウエハ3 とマスク2 の相互位置を 3 次元(X、Y、2)的に検出する光学装置(詳細は検述する)と、その光学装置を移動する手段で構成され、解光 X 終をさえ切る事なく 第光 X 練取の周囲に設置されている。また、ステージ装置 1301 に取り付けてある。本システム 1302 はステージ装置 1301 上に有って、マスク2 に近接しているため、ファイン

プチカルファイバーを用いて必要なスペクトルの みで装置内に導入している。

電光シャッター装置 1308 の主な機能は、X 様 を運動あるいは通過させる事で電光エネルギーを 制御する事である。ところが、本電光システムに 於いては、SOR リング 4 から放射される X 線を がいては、SOR リング 4 から放射される X 線を ラー1401 (第14 図参照) で必要 な形状に整形した 電光している。この時 SOR 光の放射特性からり 特方向に独皮ムラが発生する事を許容した方が、SOR 光の利用効率が高い事は 防盗した。 従って、 第 光 の 独皮ムラを平均化 させる 手 駅として、 節光 シャッター装置 1308 は 有効に作用する必要がある。

利送の理由により、シャッター形態をフォーカルプレーンとした。また、電光シャッター装置 1308 が作動する時は、ウエハ3とマスク 3"は 0.01 μ m オーダで位置合わせが成されて置るため、振動の発生は極力避けるべきである。従って、シャッター取(第 16 図に宗すスティールベルト 1513、1517)はエンドレスの帯伏とし、傷害意味による振動の

発生を最小にする構造にしてある。また、取付け場所もメインチャンパー3101の強とする事で、マスク3とウエハ3の位置合せ特度におよぼす影響を最少限にしてある。本質優1308でも熱が発生する部分には、個異技体を挽進し、温度変化を生じない構造にしてある。

オリフラ被知ステージ1305の主な機能は、機器上のウエハ3の結晶方向やウエハ3の中心位置を計算し、ウエハ3の回転方向やステージ装置1301に対するウエハの中心位置を所定の位置にどうる。このステージ1305はステージと、カージに投置された回転ステージに投置を保持できる手段をはなったのはカージに対するの表ができる手段をはなった。ステージはウエハを投資の寸法を計算可能なテージを受けまる。ステージ1305はステージ装置1301に直接取り付けるる。また、電路体を促進させる事で温度を化を生じない維持

ことである。イジエクター1304は、ウエハーを 吸着保持するハンドのウエハ保持面を水平から壁 直に、あるいは、その逆に動かす事が可能であり、 そのハンドはX(又は 2)方向に移動可能であり、 かつ Y 軸の回りに数回する事ができる構造にして ある。イジエクター1304はチャンパー3101の 愛面に取り付けてある。また、発熱部品は恒温水 を流過する事で、温度変化を生じない構造にして ある。

ウェハ供給回収エレベーター1303の主な機能は、ウェハの入ったウェハキヤリア、又は、空のウェハキヤリアを上下(Y 執方向)にステツブ運動し、ウェハの供給又は回収をする事である。ウェハ供給回収エレベーター1303は、技迹の如く、ゲート弁で仕切られたチヤンバーに取付ける。この時、ゴミに対する配慮から駆動部分は大気中に設置する。

マスクカセツト1310はマスクを20枚収容可能 な収納チャンバーである。マスクカセツト1310は、 マスクが大気に触れないよう気密構造にしてある。 にしてある。

ウェハトラバーサー1306の主な機能は、オリフラ検知ステージ1308からステージ験を1301まで、ウェハを搬送(あるいはその逆)する事である。ウェハトラバーサー1306はオリフラ検知エハテージ1308上及びステージ装度1301のウカスハステージを設定であり、また、オリフラ検知エハステージを設定であり、また、オリフラ検のウェハスステージをは、カージには、カージをは、カ

イジェクター 1304 の主な機能は、ウェハ供給 四収数据 1303 上に設置されたウェハキヤリアに 対してウエハ3を取出し又は収納し、また、ウェハ 3 をオリフラ検知ステージ 1305 に対して着鋭する

マスクカセットローダー1309の主な機能は前述マスクカセット1310を保持し、マスクカセット1310を保持し、マスクカセット1310を開き(または閉じ)、指定されたマスクをマスク機送整配1313が授受できる位置に設定する事である。マスクカセットローダ1309は、後述の如く、ゲート弁で仕切られた容器に直接取付けてある。

マスク 雑送装置 1313 の主な教師は、マスク2 をマスクカセット 1310 とマスクチャック 1903 (第19 図学服)の間で推送する事である。マスク2 は被担し集いので、衝撃を発生しない様、また、特に混動などによるゴミを発生しない様、また、特に混及クチャック 1903 に設置する場合、マスク2 に投資する場合に最も重要を持分な変形を与えない等の点に配成してある。以ななの配成するを解除するために最も重要を指している。バンドはX方向に移動可能なの固定する。この時、左右の回転停止位度でストップピンに定圧押し当てを行う。X 軸方向の運動に対しては、光学的な位置被出と、

禁制な通りの得られる駆動を行う等の手数で、正 確な運動軌跡を得ている。

計劃光学系 1312 の機能は、シェリ新齢ステージ 1899(第17 図参照)の位置を計削する事である。計劃光学系 1812 は、ステージ装置 1301 のメインフレーム 1701(第17 図参照)を副定の基準点にし、マイケルソン干渉計を基本としたレーザ光源による干渉制定器を有している。この計劃光学系 1812では、レーザ光源と受光器をメインサヤンバー 3101 の外部に設置している。途中の光学区はメインチャンパー 3101 に対して気密がますで取り付けてある。レーザ光源、受光器共にメインフレーム 1701 に直接取付ける事で光軸の機能的変形から送れている。

以上が重先ユニット102を構成するサブユニット類の複数と代表的な構造の説明である。次に前述のサブユニット類の構成について特徴を述べる。

2 方向に関して、ステージ装置 1301 のマスク 8 ステージ 1999 の後方がマスク 2 のパターンをウェ ハ3に転写する位置である。本装置では、この転写

17 図参照)の図示上面(Y 軸方向に関して上方の面)に計画光学系 1312 を設置した。また、転写位置は許容される限り、図示上方に設定した。このような配置にする事で、マスク2 やウェハ3の上方に可動部品が少くなり、ゴミの幕下などの問題が無くなった。また、このような記費により、マスク被送数度 1311、オリフラ検知ステージ1305、イジエクター 1304、ウェハドライバー 1305 等は必然的に転写位置に対して、図示下方に設置される事になり、これらサブユニットからの発動に対して有効な配置を得る事が可能となっている。

乗後に、この図において、2504 は A A フレーム である。 A A フレーム 2604 はメインフレーム 1701 とマスク 8 ステージ 1999 やファインアライメン トシステム 1302 の間を返納する構造部品である。

第14 図は SOR を鉛直方向に拡大し、電光領域を一番に照射するための服界光学系の一部の実施 例を示した図である。1401 は SOR を鉛量方向に 拡大する凸のシリンドリカル面を反射面としている X 線ミラーである。 X 線ミラー1401 は S(C あ

する位置で最も特定が得られる構成が望まれる。こ の場合、重要な精度はマスク2とウエハるの相互の 位置関係であり、ごれが最も少くなるべまである。 これに影響を与える鉄金製因は種々考えられるが、 特度向上のためには、先ず計劃光学系 1812 の安 定度を確保する事が重要である。また、ステージ 装置1301のY方向案内軸の中央付近に、この転 写位置が来ないように記載すると、ステージの解 性が高まるので、この転写位置もY輪方向に関し てステージ装置 1301 の可能範囲の中央より上方 に設定している。こうした事で、計劃光学系1812 の干部計からステージの位置計劃用ミラーまでの 節度を短くする事が可能となり、チャンパー内容 観気が計画報度に及ぼす影響を軽減できる。また、 ステージの動作距離はY輪の方をX輪のそれより 美くなるようにしている。これは、Y帖方向につい ては、カウンタパランスやモーメントパランスを 取り具い点を記慮したためである。

このような観点から、ステージ装置 1301 の形状は Y 軸方向にタテ長とし、フレーム 1701 (第

るいはSIO s、あるいはSIC 中 SIO s 上に構成された、Au。 P t 等の譲を材料として、その反射面が構成されており、מ光に供する X 線の放長の領域で、反射率が十分大きくなるように、高額度に加工されている。1402 は X 線ミラー1401 を支持するミラー基合であり、1404 はミラー基合1402 中に設けられた放鉱を確認させる。SOR は X 録 2 4 4 0 4 には 温度管理された放鉱を遺波させる。SOR は X 録 2 テー1401 の反射面で一部吸収され、そのエネルギーは熱になる。

1413 は例えばインジウム等の薄膜によってなる 熱 維合材であり、X 雑ミラー1401 の反射面の裏 面とミラー基台1402 のミラー支持面との間には さまれ、それぞれの面に密着している。これに よって、X 雑ミラー1401 からミラー基台1402 へ の伝熱低抗が小さくなり、SOR の吸収による熱を、 放解液路1404 中を遺洩する放体にスムーズに流 すことによって、X 維ミラー1401 の温度上昇を 小さくする。

.1403 は X 株ミラー 1401 をミラー基台 1402 に

押圧しているミラー保持部材である。1414 は X 報ミラー1401 を抱いたミラー基合 1402 を支持する支持部材であり、内部にミラー基合 1402 に設けられている。1406 は金属製のペローズであり、一方は実空チャンパー1408、 能方は支持部材 1414 に連結されている。1406 は複数の自由度を有する X 銀ミラー1401 の姿勢調整装置 1406 によって X 離ミラー1401 を参数調整する際に、実空チャンパー1408 と支持部材 1414 との相対的な変位を吸収する。

1407 はミラー姿勢調整装置 1406 年至間に実持するフレームである。 真空チャンパー 1408 とフレーム 1407 はそれぞれ独立に不愿示の台上に関定されており、大気圧や温度の変勢に起因する真空チャンパー 1408 の変形は X 練ミラー 1401 の姿勢に影響をおよぼさない。 従って、真空チャンパー 1408 の期性を小さくすることができ、重量を軽くすることができる。 1411 は異空チャンパー

第15回は露光シヤツター製 〒1308およびその機能を説明する上で必要となる要素を斜視図により模式的に示したものである。また、第16回は、第15回において省略されている、ウエハ2と電光シヤッター装置1308の間にはさまれているファインアライメントシステム1302と、マスク3を検断面よりながめ、これらのX線1の光輪方向に関する配置関係を示したものである。

本実施例においては、電光シヤウター装置 1308 は、2つの同一のユニットすなわちメインシャッターユニット 1602 より構成されている。電光ビームであるX 練! は、第16 間に示されるように、非電光時にはステンレス設のステイールベルト 1617 によって越光されているが、電光時にはスティールベルト 1817 に関けられた 長方形の 隣口部 である前方露光アパーチャ 1630 と、長略これに対向する位置に参助する後方電光アパーチャ 1638 を運通して、背後に設けられているメインシャッターユニット 1601 の可達する。メインシャッターユニット 1601 の

1408内を高真空に振神する辞気ポンプ 1413 に報 がる飲気ボートである。

1409はSORが不要時にX練ミラー1401に限制されるのを運断するシヤツターであり、X練ミラー1401がSORに照射される時間を超くすることによって、X練ミラー1401の放射練機器を少なくするのに役立っている。X練ミラー1401はその反射而を下向きにして支持され、第10回(a)に示すように、反射面の円衡軸が水平になり、かつSORの中心軸が反射面に対して10mrad~30mradの角度を持つように設定される。

次に、電光シャッター郵数数 1308 について説明する。本発明における電光シャッターは、先にも述べたように、光振強度変化、レジストの程度の違いによる感度の変化等に応じて採出時間を制御する機能だけでなく、X 練ミラー1401 によって反射された SOR - X 練 1 の Y 方向の強度分布、分元特性に応じてローカルな電光時間を制御し、レジストのエネルギー吸収量を電光関角全面にわたって一定とする機能をも有している。

スティールベルト1513にも、補助シヤツターユニット1502のスティールベルト1617と同様に、2つの閉口部すなわち前方露光アパーチャ1530と後方露光アパーチャ1533が設けられている。 訴述した Y 方向のローカルな露光時間を創御する 級 能は Y 方向の各点において、メインシャツターユニット1501の電光アパーチャ1530の先エッジ1631が通過し、後エッジ1532が通過するまでの時間を異ならせ、 Y 方向の各点において、 レリストのエネルギー吸収量が一定かつ適正量であるように創御することによって通政される。

スティールベルト 1517 はアクチュエータユニット 1618 によって駆動される駆動ドラム 1616 と、アイドラドラム 1516 の 2 つのドラムによって要られ、スティールベルト 1617 内面と駆動ドラム 1618 裏面の摩禁によって駆動される。駆動ドラム 1618 には、スティールベルト 1517 を蛇行気く安定駆動するために、ドラム幅中央膨を熔影に比べ50 μm~100μm 程度径を大くし、いわゆる クラウニングを推こしている。スティールベ

ルト1517の雑都近後に設けられた小さな長方形 状の錆口部は、タイミングアパーチャ1534、位置 検出アパーチャ1535で、それぞれ、反射型のタ イミングセンサ1826、フオトインタラブタ1527 と共質的作し、あらかじめ抉められた区数パター ンでアクチユエータユニツト 1518 を駆動する既 のスタート信号を発生したり、SORーX線1が基 道している状態か、遮光されている状態かを検出 するのに使われる。アクチユエータユニツト1518 は、モーダーとこのモーターを密閉するように株 **朮されるアルミ台会製のケーシングから収る。こ** のアルミ合金製のケーシングには水路が設けられ ており、モーターより発生した魚は不図示の記者 を経て、ナヤンパー外に持ち出される。また、こ のケーシングはモーターに使用されているオイル や、接点材料、釉質材料から発生するパーデイク ルの電光雰囲気への飛気を防止する効果がある。

メインシャツターユニット 1501 の機械構成は、 以上説明してきた補助シャッターユニット 1502 の 構成と同じなので、証明を容赦する。

インシャッターユニット1601、X銀デイテクタ1551、 X 線照度計 1541 の X 線光輪方向の配置は第 16 箇 に 余 される 過 り で、とくに メインシャッター ユニット 1501 は、後に詳細に設明するファインア ライメントシステム 1302 に近接する位置に配置 される。

第 17 図はマスク、ウエハアライメントステージ の全体構成を表わし、特にはステージ装置 13 0 1 及 び針對光学系 13 12 を示した図である。

周図に於いて、1701 はスチージ金体の基台となるメインフレームで、このメインフレーム 1701 に取付けられた一対の Y 租動ガイドパー 1706 に Y 租助ステージ 1706 は、白重となっている。 肢 Y 租助ステージ 1706 は、白重を租収する目的で、一対のパランスペルト 1708 を介してメインチャンパー 3101 に取付けられたパランスシリング 1709 と連結されており、前記メインフレーム 1701 に取付けられた Y 駆動用電動シリング 1707 により駆動、位便決めされる。

さらに、Y 粗勒ステージ1705上に取付けられ

1661 は被動ステージ 1804 (第18回参照) に 取りけられた X 検デイチクケーである。前述の 2 つ のシャツターユニット 1601, 1602 を開飲状態に して、 Y 短動ステージ 1705 (第17回参照) を 区 動して、 X 検デイチクター 1651 を鍵光順角内を Y 方向に走塞すれば、 X 維強皮プロフィールを計画 することができる。 この計画データをもとに、 ア クチュエータユニット 1514 の 駆動テーブル が 作 成され、 第光傾転でレジストのエネルギー吸 収量 か一定となるような補正駆動が行われる。

1641 は又兼光軸に直交する X 方向に移動可能なキャリック 1642 に固定支持された X 練照反針で、通常は電光圏角から離れた位置に持機しており、計劃時のみ間光脈角内の所定の位置に移動し、X 線の強度計開を行う。 キャリック 1642 はスティールベルト 1644、駆動プーリー 1646、アイドラブーリー 1845、アクチュエータュニット 1647から構成される駆動系により移動、位置決めがなされる。

以上説明した補助シャッターユニット1802、メ

た一対のX収費用ガイドバー1711に、X 包動ステージ1710が静圧案内されて左右に可動となっている。このX 包動ステージ1710は、Y 包動ステージ1705に取付けられた X 包動用電動シリング1712により、 図動、位置快めされる。 X 租動ステージ1710上には、ウエハ3の微細位置決めをするウエハ酸動ステージ1899と、レーザ例長用ミラー1810が戦闘されている。

前記メインフレーム 1701 に取付けられた AAフレーム 2604 には、マスク 8 ステージ 1999 が数置されている。メインフレーム 1701 はフレームコネクタ 1704 を介して前記メインチャンパー 3101 に接続され、ステージ全体はメインチャンパー 3101 内に収まる。

次に、レーザ測長系について説明する。メインフレーム 1701 の上部に支持され、前記メインチャンパー3101外に設置されたレーザへツド1720a.bから放出されたレーザ光は、分配ユニット 1721により X, Y方向に分配され、一方は前記 AAフレーム 2604 に取付けられた X 輸用干渉計ユニッ

ト 1782 に入射し、折り曲げられて、レーザ制長 用 t ラー 1810 で反射され、レシーバ 1785 a に入 射し、 X 精方向のウエハ歌歌ステージ 1899 の位 配 を計削する。 他方はメインフレーム 1701 に取 付けられた Y 教所干渉計ユニット 1725 に入計し、 折り曲げられて、レーザ製長用 t ラー 1810 で反 射され、レシーバ 1726 b に入射し、 Y 精方向のウ エハ歌歌ステージ 1899 の位置を計削する。

第18 図はウェハの教練位置決めを行うウェハ級 動ステージ 1899 の構成を表わしている。ウェハ 数動ステージ 1899 は第17 図に示した X 観動ステージ 1710 上に載置されている。

問題において、1802、1808、1804はそれぞれY、X、8方向に板パネ支持され、Y、X、8方向に板パネ支持され、Y、X、8方向に板網に移動可能な Y 歌動ステージ、X 歌動ステージ、8 歌組ステージであり、剛性を高める為に X 包動ステージ1710を2方向に関してサンドイツチするように、同じ形状のものが配置され、それぞれが連絡板1809にて連絡されている。 Y 歌動ステージ1802 は Y 窓動用ビエゾま子(図示せ

ンパ用ピエゾ素子1814(いずれも一方は図示せず)及び1ケの8担動インチワームプッシヤ用ピエゾ素子1815により駆動される。8租職ステーリ1806にはウェハチャック1807が着脱可能に取付けられており、ウェハチャック1807には温度講節の為に低温液体が供給されるウェハチャック温調用配管1823及び恒温液体が排出されるウェハチャック温調用配管1824が結合しており、さらに、ウェハ3を真空吸着する為の真空チャック用配管1822も結合されている。

1810 は X、 Y、 Ø 、 ω x 、 ω y の移動量をレーザ選長、割角システムにて測定する為のレーザ選長用ミラーであり、2 チルトステージ 1805 に取付けられている。レーザ舗長用ミラー 1810 上には、機械駅点となる 監標基準マーク 1821 が教置されている。

常 19 図はマスク θ ステージ 1999 の構成を扱わ しており、 時間に於いて、1901 はステージ 1989 の基合となるマスク θ ステージペース、1902 はマ スク θ ステージペース 1901 に対し、マスク 2 を面 ず)によりで方向に駆動され、X 機動ステージ1808 は X 駆動用ビエゾ素子1811により X 方向に駆動 され、 8 機動ステージ1804 は 8 駆動用ビエゾ素 子1812により 8 方向に駆動される。 さらに、 各 独には Y 最動用ダンパ(国示せず)、X 援助用ダン パ1817、 8 被動用ダンパ1818 が配置してあり、 振動減変を早めている。

1805 は8 散動ステージ1804 より、3 枚の 2 支 特板パ本 1808 によって、2、ω x、ω x 方向に最、 それ以外の方向に難に支持された 2 テルトステージ である。 2 テルトステージ 1805 は、3 つの 2 テル ト駆動用インチワーム、1813 及び 2 テルト 駆動用 テコ 1819 (それぞれ一つのみ図示)を介して、3 点が独立に 2 方向に驱動される。この際の移動量は 2 テルト制御用変位センサ 1820 により計削され、 正確な 2 及びω x、ω y 方向の位置決めを行う。

1806 は前述の 2 チルトステージ 1805 よりペア リングを介して支持された 6 世前ステージであり、 6 世前ステージ 1806 は 2 つの 6 世前インチワーム クランパ 1816、2 ケの 8 世前 用インチワーム クラ

内図転方向(8方向)にのみ蒸に、他の方向には 関に支持する飲料状の板パネ、1905 はマスク2を 着脱自在にする為のマスクチャック、1804、1906 はマスク2を機械的に位置挟めする位置決め ステー び位置挟め Vプロック、1906 はマスク8ステー び位置挟め Vプロック 、1906 はマスク8ステー のでは、1901 に対するマスク2の相対的図を 位をンサ、1909 はマスク8ステージ1999の駆動 位をンサ、1909 はマスク8ステージ1999の駆動 でをしているところのピエリ案子、1908 はピエリ 素子1909 の変位を拡大するテコ拡大機構、1910 はデテコ拡大機構1908 により拡大に走速する列性 プリング、1911 はマスク8ステージ1999の駆動 プリング、1911 はマスク8ステージ1999の駆動 で被要きせるダンパである。

第20回に示すレーザ測長光学系は、露先中心輸 (SOR-X銀1の光輪)を基準にウエハ級動ステー ジ1899の姿勢、位置について、マスク2とウエハ 3のギヤツブ方向(2方向)以外の5曲由度、すな わち、位置 X、 Y と姿勢(角皮成分)の、 w x 。 w x およびメインチャンパー3101 内の圧力、重度 によるレーザ放長の姿動を計算する機能を持つ。

このレーザ製長党学系において、レーザヘンド 1720 (a. b) は本来1本で良いが、レーザ出力が小さいため2本使用することにして、製長用と創 角用に分けている。製角系の制定レンジは 10°パルス位であり、レーザ放長の変化は 10°オーダであるため、制 角系の制定鉄差は最大 10°オーダの製造が発生するため、製長系のみ被長額正を行っている。このため、ウェーブレングスコンペンセータ 1724 は無長系の光路に入っている。

レーザヘッド 1720 a. b およびレシーパユニット 1725 は大気中にあり、メインチヤンバー 3101 内の密閉を保つためペローズ等によりシールされた 連結算によりメインフレーム 1701 に固定されている。また、レーザ光はメインチヤンバー 3101 に取付けられたガラス窓 2011 a. b. c により、メインチヤンバー 3101 内外を出入りする。

レーザヘツド1720から出て来たレーザ光を又

勝分配ユニット 1721 内の 38 メハーフミラー 2003 a により X 方向に分岐され、このレーザ光はベンダー 2001 b により Y 方向に曲げられ、 Y 方向位置を制定するブレーンミラー干渉計 2004 a には耐定対象である 2 チルトステージ 1805 に搭載されている レーザ割 長用 ミラー 1810 と、マスグ 3 の近くで A A フレーム 2604 に固定されている リフアレンスミラー 2007 a との相対位置を計解出来るように、 折り曲げミラー 2005 a と λ / 4 板 2006 a が付加されている。 干渉光はガラス 章 2011 b を違って レシーバ 2010 b により受光され電気収換される。

33 × ハーフミラー 2003 a から直避した光は、60 × ハーフミラー 2002 a にてウエーブレングスコンペンセータ 1724、例えば Zygo 社 Model 7066 とペンダー 2001 c に分れる。コンペンセータ 1724 に対してはレシーパ 2010 c が設けられている。また、 X 到長 平 は前記の Y 製長 系 と関策なプレーンミラー干部針 2004 b、ミラー 2006 b、2007 b、 2/4 板 2006 b、レシーパ 2010 a を有している。

方向、『方向に分ける光路分配ユニット1721、2 チルトステージ1808の又方戌位置を観定するプ レーンミラー干部計20046およびY軸部りの御転 成分のマを選定する制角干値針であるデイファレン シャル干渉計2008cおよびレーザ被長値正を行う ためのウエーブレングスコンペンセータ 1724へ 光を分岐するハーフミラー2002aを有しているX 用干御計ユニット1722、関機に Y 方向位置を展 定するプレーンミラー干渉計 2004m および 2 無原 りの自転収分θを異定するデイファレンシャルギ 参計 2008a および X 軸面りの回転成分 ωェを調定 するデイフアレンシャル干渉計 2008b を有してい るY用干渉計ユニツト1723、ウエープレングス コンペンセータ 1724 はメインチャンパー 8101 内 にあり、メインフレーム 1701 に都定されている。 以下に基本動作を製長系と観角系でわけて説明

以下に基本物件を制長系と制角系でわけて製明する。まず間長系を説明する。測長用レーザヘッド1720 a から出たレーザ光は、ベンダー2001 a により Y 方向に色げられ、ガラス区2011 a を通ってチャンパー3101 内に入射される。この後、光

次に、御角系を説明する。副角用シーザヘッド 1720かから出たレーザ光は、ペンダー2001はに よりY方向に曲げられ、ガラス窓 2011 a を通って メインチャンパー 3101 内に入射される。この後、 ペンダー 2001 e により光路変更され、33% ハー フミラー2003bによりY方向に分岐された光は、 ペンダー20011によりωャ組角用デイファレン シャル干砂針2008cに入射される。この干砂針2008c はレーザ側長用ミラー1810とX用干値計ユニッ ト1722に固定されている角度制定用リファレン スミラー2009cの相対角度を選定するもので、例 えば tygo社の DPM! (MODBL7016) を用い る。干渉光はガラス窓 2011c を遭ってレシーパ 2010f に受光される。ハーフミラー 2003b からの直進光 は、ハーフミラー2002b、ペンダー2001gで2 つに分けられた後、前記と同様の干渉針20084. b、角底観定用リファレンスミラー2009a、b、レ シーパ 2010d。 e を用いて、 θ および w z を制定 するのに使用される。

次に、第21回によりプリAA/AF光学系につ

いて登場する。

プリアライメントシステムの複雑としては、大別して、ウエハミの X、 Y 方向の位置を執出する機能 (以下、プリ A A) と、ウエハミの Z 方向の位置を検出する機能 (以下、プリ A P) に分けられる。プリ A A 光学系とプリ A P 光学系の機能を述べると、以下の様に なる。

遊通し、780~840nm 程度のS 個光が反射する特性としている。更に、対衡レンズ 2106 は初述の入財職位置に対し、テレセントリックな系となっている。以上が、展明系部分を構成している。

ウエハ 8 上の依は、対衡レンズ 2106、ダイクロ イツクミラープリズム2316、4分の1並長数2109、 傷光ピームスプリツタ2115を透達し、ハーフミ ラープリズム 2114 で分放される。そして、透過 側は低倍及び等倍リレーレンズ 2105。 2104 にて、 白黒カメラセンサ 2117上に結構される。尚、対 敬レンズ 2108 からリレーレンズ 2105 までの光 路はアフオーカル部とした方が、相互の位置設定 許容皮が増すことと、中間部のプリズム面反射に よるゴーストの影響を緩和する点で好ましい。ま た、リレーレンズ 2105 と 2104 を設け、その間 で結像が1個行われる構成とすることで、若視野時 の直接光を進え切る関口絞りを設けることができ る。一方、半透鏡 2114 の反射側の光は、折り曲 げミラー2112で反射され、高倍リレーレンズ2107、 折り曲げミラー2113、耐真空窓2110を築てカラー

第21回において、2101はライトガイドであり、 不断示の光葉(何えばハロゲンランプ)の先を奪 ぴき、コンデンサレンズ 2102 側の幅面が 2 次光素 となる。コンデンサレンズ 2102 は前記 2 次光扉の 光を関ロ放りは108上に集める。2108は雑館像レ ンズであり、折り負げミラー 2111、催光ビームス プリック 2115 で反射 させ、4分の1 被長板 2109、 ダイクロイツクミラープリズム 2116 を透過させ た後、第日位り 2108 の保を対衡 レンズ 2106 の 不商系の入射験上に結集する。ここで、絞り2108 は明複野用と確視野用いずれも使用可能である。尚、 ライトガイド2101から出射する光はランダム側 光光の為、個光ピームスプリック2115と4分の1 放長額2109の組み合わせにより、光量ロスは50 %におさえられる。伍し、光量的に余裕のある系 の場合は、半透鏡の利用でも良く、この場合の光 豊ロスは75%以上となる。

また、ダイクロイツクミラーブリズム 2116 は プリ A F 光学系を導入する目的のものであり、反射 図 は多層膜により、400~700 n m の P.S 催光が

カメラセンサ 2118上に結像する。以上が結果系である。

2119 は 780~840 n m 程度の被長を有する半年体レーザ (LD) であり、コリメータレンズ 2120 で平行光を得る。前紀光は一般に直線優光であり、億波面の向きを合わせ、ダイクロイツクミラー 2116 で反射させることができる。そして、対物レンズ 2106 を遊通し、ウエハ 3 にて反射し、再度対物レンズ 2106 を遊通した後にダイクロイツクミラー 2116 で反射し、折り曲げミラー 2121。 2122、受光レンズ 2123 を介して、センサ 2124 に専びかれる。センサ 2124 には、例えば 1 次元の PSD か用いられる。

以上がAF系の構成であり、AF原理、方式に関 しては特公昭62~51442号公駅に開示されるも のが用いられる。

第22 図はプリアライメントシステム 1307 の外 観図を示している。このプリアライメントシステム 1307 は、第22 図に余す様に、プリ A A チャンパー 3106 内に収納されている。第21 図で提明し た光学系は、それぞれ金属のプロックに固定され、 プリ A A ペース 2 2 0 8 に取付けられている。 さら に、プリ A A ペース 2 2 0 8 は取付けアングル 2 2 0 4 に支持され、取付けアングル 2 2 0 4 は A A フレー ム 2 6 0 4 (第 1 8 数参照)に設定されている。

ハロゲンランプの光を奪く光フアイバー2101 は、 光ファイバーフィードスルー2201 により、プリ AA チャンバー3106 内に持ち込まれている。耐実 空窓 2110 は不聞示の 0 リングにより気密にプリ AA チャンバー3106 に取付けられている。また、 カラーカメラ 2118 もプリ AA チャンバー 8106 に 取付けられている。

次に、ファインアライメントシステム 1302 について設明する。ウエハチヤツク 1807 に吸着されたウエハ3の位置を計算するアライメントシステムをプリアライメントシステム 1307 と呼んだのに対し、露光に先立って最終的にマスク2 とウエハ3のアライメントを行うアライメントシステム 6 7 アインアライメントシステム 1302 の 機能は、前途

て説明する。

第23回は第24回に示されたピックアップ2401 に内蔵されている主要部品の構成記載を示したも のである。2301はアライメント用ビームの光震と なる半導体レーザで、温霽用の配管を有する不固 **示の金属ペースに設定されている。半導体レーザ** 2301より出射した発散角を育するピームは、コリ メータレンズ 2302 により平行ビームに成形され、 さらにピーム館小シンズ2306によりマスク2面上 で平面被となり、ピームウエストも形成するよう に集光される。2306は記載の都合上ピックアップ 英华国 2402(第24 図書服)に平行に記載された ビーム輪小レンズ 2305 より出射された投光ビー ム 2307 を露光ホール 2430 を通ってマスク2の面 上に導びくための折り曲げ用ミラーである。マス ク2及びウエハ3上のアライメントマーク 2332 に より回折および狡猾したピームは、1.皮質光ホール 2430内で空中後を結紮し、リレーレンズ2810に よって、このリレーレンズ1810を中心に、前紀 雑僚点とは反対側の対称な位置に設けられた2ライ

したマスク2上のパターンとウエハ3上のパターンの面内方向(X. Y. Ø方向)のズレ量を検出する機能(以後 A A 機能)だけでなく、マスク2のメンブレンとウエハ3表面のギャップ量を検出する機能(以後 A F 機能)を有している。

第24回はファインアライメントシステム 1302 を斜視器により模式的に乐したものである。ファインアライメントシステム 1802 は、第19 器に示され、6 マスク の ステージベース 1901 の マスクチャック 1903 と反対側の面に提開されており、第16 国に示されるように、マスクのステージベース 1901 と質光シャッター装置 1508 にはさまれる位置にある。

ファインアライメントシステム 1302 は、その機能から大利して、マスク 2 とウェハ 8 の面内方向のズレ量や、ギヤップ量を検出する ピックアップ 2401 をアライメントマークの位置に対して移動し、位置決めを行うピックアップステージ部 2411 の 2 つに分けられる。まず、第 2 3 因を使ってピックアップ 2401 につい

ンセンサ 2320 上に再び結 最する。この 2 ラインセンサ 2320 の一つの 基板上には、アライメントマーク 2382 のズレ量を検出する AA センサ 2321 と、ギヤップ量を検出する AF センサ 2322 の 2 つのラインセンサが作りこまれている。

位置挟めによるスループツトの低下を招くことと なる。

1つのピックアップからは、1つのアライメントマーク 2332 の 1 方向のズレ量と、1 点のギヤップ 量が執出されるだけなので、アライメントマーク 2332 の面内方向のズレ量とズレ方向、そしてアライメントマーク 2332 自身の歴転を検知したり、或は、マスク 2 に対するウエハ3のテイルトを計劃があるには、最低3 ケのピックアップによる計劃が必要 記れる。本実施例においては、属光パターンも3 記述なる。本実施例においては、属光パターンも3 記述なる。本実施例においては、属光パターンも3 2 でで 3 で づつ位相をずらした 4 ケのピックアップ 2401 が露光ホール 2430 を開んで記憶する 積成をとっている。第 24 関には、4 ケのピックアップ 2401 が露光ホール 2430 を開んて記憶される 状態が示されている。

次に、先に大別した2つの機能のうちの残りの機能、すなわちピックアップ 2401 をアライメントマークの位置に応じて移動し、位置決めを行うピックアップステージ部 2411 について設明する。

イン上のアライメントマークに対して、投光ビーム 2307 をアクセス可能なストロークを有している。 4 方向、 5 方向アクチュエータュニット 2416 に、 6 後モーター、ロータリーエンコーダ、 減速機構を豊富配管を有するアルミ合金製のケーシングで密閉した構造を有しており、 6 元シャックー数 2018 のアクチュエータュニット同様、モーターおよび減速機で発生した熱は不西示の配管を経て、チャンパー外に持ち出される。

ビックアップステージ 2411 の最上層の β 方向 位置快めステージ 2413 には、ピックアップ 2401 とピックアップステージ 2411 を締結するピック アップ支持部材 2421 が取りつけられている。こ のピックアップ支持部材 2421 はピックアップ 2401 の底面がピックアップ 基準面 2402 より 100 μm 程度停上した状態に支持するもので、この状態で ピックアップステージ 2411 の移動、位置快めを ピックアップステージ 2411 の移動、位置快めを 行うが、アライメント計解の際には、ピックアップ プ 2401 モビックアップ 装準面 2402 に密着器定 する。このためピックアップ 支持部材 2421 は X

ピックアップステージ 2411 の基本的な構造は、一 般的な2輪ステージと同じ構造をとっている。すな わち、直番室内を組み込んだ2つの核液体を互いに 食びませて着み重ね、お勧をそれぞれ刻々のアク チュエータで収拾している。アクチユエータには 一般にモーターが使用され、モーターの図転運動 はねじ非とナツト等の伝達機構で直線運動に変換 される。第24日において、電光ホール2430に対 してピックアップ 2401 を法線方向に移動する軸 を月韓、接兼方向に移動する軸を口軸とすると、 ピックアップステージ 24:11 はピックアップステー リ 2 4 1 1 をマスク 8 スチャジペース 1901 に 固定 するための固定ステージ2414、α方向アクチユエー タユニット 2415 により駆動されるα方向位置決 めステージ 2412、4方向アクチュエータユニツト 2416により駆動される 8 方向位置決めステージ 2413 の3単独分をなしている。大学等例においては、前 記載勘案内として開性の高いクロスローラガイド を使用している。また、α舶と月軸は、それぞれ、 最小配角から最大型角までの任意のスクライブラ

線光輪 (Z動) 方向、a動団り、B軸回りの関性を 他の軸に比べ低くし、自由皮を持たせている。ピツ クアツブ2401のピツクアツブ基準面2402への 密着固定は、ピックアップ支持部材 8421 に組み 込まれたクランパユニット2422のブツシュロッ ド2423を天板1602(第16数参照)に押しつけ、 その反力によりピツクアツブ支持部材 2421 を X 株光轴方向にたわませることによって減収される。 なお、天板(602は、第16回に示すように、複数 の柱 1603 を介してマスク 8 ステージペース 1901 に取り付けられている。本実施例においては、ブツ シュロッド 2423 を駆動する力として空気圧を使 用しており、各クランパユニツト2422には各1水、 計4本の配管(箇乐せず)がなされている。クラン プ助作およびクランプ解除動作は、前記4本の配管 を I 本化した位置に設けられた I ケのパルブの O N /OFFによって行われる。ピックアップ 2401 が 密着間定されるピックアップ基準面 2402 は、マ スク2がチャツキングされる裏面との平行皮、平面 皮に関して実務皮加工が施こされており、計劃時

のマスク2に対するピックアップ2401の姿勢特度 はこの加工特定によって決定される。本実施例に おいては、前記平面度は 1 μ m 以内に加工されて おり、このピックアップ基準面 2402 にピック アップ 2401 を密着させることによって、一般の 高精度案内機構より得られる姿勢特度の告以上の 高い姿勢特度が得られている。

以上説明したように、ファインアライメントシーステム 1302 は、ウエハ3 とマスク2 のずれ量を検出するために使用されるが、これ以外にも、マスクチャツク 1807 にセットされたマスク2 の位置および所定の基準軸に対するパターンの 試合の計跡を行うマスクアライメントの難にも使用される。以下にこのマスクアライメントについて説明する。

本実施例における X 雑貫光装置 は、一般にステッパーと呼ばれる第光装置に貫するもので、1 個もしくは数値のチップに相掛するパターンを1 つの早位として、移動と輝光を繰り返してウエハ全面に使きつけるものである。このような電光装置では、パターンの移動輸、すなわち本実施例におけ

ウエハ3を設計位置に参照しても、マスク2上のア ライメントマークとウエハ3上アライメントマーク が大きく離れてしまい、アライメント信号を得る ことができない場合がある。これを解決するには、 ずれ気を被出する領域を大きくすれば良いが、一 般に被出領域と被出分解能は相反する項目である ので、本装置のような高精度のアライメントを必 要とする装置においては、枚出領域を拡大するの は好ましいことではない。

上記の2点に代表される問題点を解決するためには、前途したマスクアライメントが有効である。マスクアライメントを、マスクパターン投影用の積小筒光レンズと一体に固定された基準マークを収得されている。これに対し、本実施例では、基準マークをマスク上のパターンの輪がアライメントされるべき方向に参数するステージ1899(第18回参照)上に記載し、基準マークとマスク2上のマスクアライメント用マーク2340のズレ量を、ピックアップ2401を使用してファインアライメ

るステージ装置 1301 の底盤 独とパターン自身の 誰が角皮を有している場合、各パターンはその笠 列している方向に対して一定の角度をもって発ぎ つけられ、パターンの基準辺と整列方向が一致し ない状態が生ずる。こうして出来上ったウエハに さらに次のパグーンをアライメントする場合、耳 光単位が貧異光工程と同じステップ重光の場合に は、勢に大きな問題は発生しないが、例えばウェ ハ金面を一箇で電光するような一色は光装置を使 用する場合には、一括爾光用のマスクはウェハ金 置に相当するパターンが当然の事ながら、各チッ プの向きとその整列方向が一致するように益調さ れているため、ステッパーのパターン単位で整形 方向に対して角度をもって終まつけられたウェハ との実務度のアライメントはもちろん、場合に よってはアライメントそのものが不可能となる。ま た、マスクながセツトされて最初のマスクでとウエ ハミのアライメントでは、マスク2が絶縁的にマス クテヤツク 1807 にチャッキングされただけであ るために設計権に対して比較的大きくずれており、

ントと全く同じ方法で検出するように構成している。

以下、閻腦を用いて実施機について説明する。第 18個において、1821が本実施例における機械原 点となる直標基準マークであることはすでに述べ た。この底標業単マーク 1821 は複数のマークか ら禁戌されており、その中の一つにマスクアライ メント時の基準となる基準マーク(以下単に基準 マーク1821と呼ぶ)がある。 基準マーク1821は 4ケあるそれぞれのピックアップ 2401 に対応して 4 ケ設けられるが、機能上1 ケのマークとみなすこ とができるように配理がなされている。益単マー ク 1821 は、先に述べたように、ウエハチャック 1807 と阿保、2 チルトステージ 1805 に固定され たシーザ選長用ミラー1810上に記載されており、 その意味で基準マーク1821はウエハ3上に益まっ けられるパターンの差別方向を与えるステージ盤 産1301の直接物に沿って移動する1点とみなすこ とができる。従って、基準マーク1821を前記点 複雑に沿って移動し定義される 2点を結ぶ線分に対

してマスク2上のパターン軸が平行になるように、マスク2がチャッキングされているマスクタブレート 1912を駆動することによって、マスク2の回転方向のアライメントを行うことができる。

実際には、製送の2点を結ぶ線分とマスク2上のパターン軸の優合は、マスク2上に所定の距離を隔てて設けられた2つのマスクアライメント用マーク2340と基準マーク1821との前記線分に直交する方向のズレ量と、2つのマスクアライメント用マーク2340のピッチより求められる。第23関を用いて、マスク2上のマスクアライメント用マーク(以下マスクアライメントマークと呼ぶ)2340について説明する。

第 2 8 図には、ウエハ 3 とこれに歌少ギヤツブを隔 てて対面するマスク 2 の 蓄板 2 0 2 が 2 点鏡鏡で 示されている。 基板 2 0 2 の 図路パターンをとり囲むスクライブライン 2 3 8 1 の外側に扱けられている 4 ケのマーク 2 3 4 0 がマスクアライメントマークである。マスクアライメントマーク 2 3 4 0 の配置は、パターンに対するマーク位置が正確に既知で

また、マスクアライメントマーク 2840 と基準マーク 1821 の構成を、ファインアライメント時のマスク上のアライメントマークとウエハ上のアライメントマークの関係と同じとすることにより、ファインアライメントシステム 1802 を使用して、ずれ量の検出を可能としたので、マスクアライメ

あれば、原理的には、どこにあっても集わないが、 本実施長においては、パターンの最大傾角の充分 外側に対向する2つのマークがマスク中心で直交す る2本のパターン地に関して対称な位置になるよう に、4つのマークを配置している。すなわち、振角 中値の要因にかかわらず、マスクアライメントマー ク 2340の位置は常に一定とした。また、第16回 および第24回に乐されるように、ピックアップ2401 上には、スクライブライン2531の外側の領域に 不要な X 単 1 が到達しないようにこれを進光する 可動 アパーチャ 2404 が設けられており、第元に よってマスクアライメントマーク 2540 がウェハ 3 に転写されることはない。

マスクアライメントマーク2340、基準マーク1821 は、それぞれ、ファインアライメント時に使用するマスク、ウエハ上アライメントマーク2332と 関機のパターンを有しており、2つのマークのずれ 量の独立はファインアライメント時と関係の被出 手数によって行われる。

以上説明したように、この実施例におけるマス

ント専用の検出手数を必要とせず、装置の小型化、 低価格化、高度膜性化に対しても効果がある。

きらに、この実施例においては、マスク上のパターンサイズにかかわらず、マスクアライメントマーク 2340 の位置を一定としたので、マスクアライメント時のピックアップ 2401 の計器位置も一定で、マスクにかかわらず、マスクアライメントにおけるピックアップステージ 2411 の停止位置は一定で、機械的には高精度な位置決め、またシーケンスに到しては簡略化に対して効果がある。

さらに、この実施例においては、ステージ装置
1301の直領船に対するマスク上のパターン輪の様 きを検出するために必要な2ヶのマスクアライメントマークに、さらに2ヶのマークを加え計4ヶのマークを加え計4ヶのマークを加え計4ヶのマークを加え計4ヶのマークをパターンを囲むように配置したので、レーザ 観長用ミラー1810の位置を計画している計画系 からの位置データと、マスクアライメントマーク と基準マークのずれ量から、パターン輪の様をだけでなく、機械的にチャツキングされたマスク2上のパターンの正確な位置を X、Yの直側として知 ることもできる。

第36回はウエハ糖滋系の外被回を示す。ウエハ 能送系はウエハ供給、遊収エレベーター1303、イ ジエクター1304、オリフラ検知ステージ1208、 ウエハトラパーサー1306の4つのユニットから被 放されている。

ウェハ供給、 図収エレベーター 1303 はウェハ供給、 図収エレベーター 1304 とウェハ回収エレベーター 1303 b とウェハ回収エレベーター 1303 b とウェハ回収エレベーターに 303 b とウェハの連動に 取り ウェハ 3 を 1 枚づつ供給キャリヤ 2 5 0 1 かので 3 ので 2 5 0 2 を 2 5 0 3 は 大 3 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 6 5 0 7 0 1 5 0 7 0 1 5 0 7 0 1 5 0 7 0 1 5 0 7 0 1 5 0 7 0 1 5 0 7 0 1 5 0 7 0 1 5 0 7 0 1 5 0 7 0 1 5 0 7 0 1 5 0 7 0 1 5 0 7 0 1 5 0 7 0 1 5 0 7 0 1 5 0 7 0 1 5 0 1

フラ検知ステージ 1805 から回収キャリヤ 2502 へ 収納するものである。イジエクター 1304 は、真 空方式によりウエハ3を収着するイジエクターハン ド2512と、それを支持するイジエクターアーム 2513と、供給キャリヤ2501から地面に水平に取 り出したウエハ3を垂直に立てるイジエクターws 察動単2614を有する。イジエクターハンド2512 はイジエクターでステージ 1520 上に搭載されて いる。また、イジエクター1304はイジエクター ハンド 2512 に実空吸着されたウエハ 3 モオリフラ 枚知ステージ1305に投受する際に使用するイジ エクター 2 辐射部 2519 と、イジエクターハンド 2512を×方向へ移動させるためのイジエクター X ステージ 2517 と、イジエクター X 報勤プーリー 2518 を回転させワイヤードライブするイジエクター X 駆動部 2516 と、イジエクターハンド 2512 モ 供給エレベーター 13036 と回収エレベーター 1303a ヒオリフラ検知ステージ1305の3方向に向けるイ ジェクターωγ拡動部を有している。

He雰囲気を維持するウエハイジエクターチャン

ヤ2601のY方向の位置決めを行う。供給エレベー ターロッド 2808の Y 方向への移動は、供給エレ ペーター収益部12504と供給エレベーター送り木 ジ 8 8 0 8 により直動のパルス送りを行い、供給す エハ青無数知事 2807 がウエハ3 の青盤と装卸入を 検知している。He 雰囲気を維持するウエハロード チャンパー3109には、供給エレベーターロッド 2506の円周都を真空シールするユニット(不然示) があり、供給エレベーター駆動部 2504 と供給エ レベーター通りネジ 2506 は大気中に配置されて いる。供給エレベーター駆動部 2504 にはモーター の支持都材に水冷質(不図示)が通っている。凶 収エレベーター1803a も、供給エレベーター1303b と同様に、態収キャリヤ観を台2508、圏収エレベー ター駆動部2509、図収エレベーターロッド2510、 図収ウエハ有無装知器 2511、ウエハアンロード チャンパー3111を育している。

イジエクター 1304 は、供給 キャリヤ 2601 からウエハ 3 を取り出し、オリフラ検知ステージ 1306 へ供給すると共に、電光終了後のウエハ 3 をオリ

パー 3 1 0 7 には、真空回転フィードスルー(不型 示)があり、イジエクター X 駆動部とイジエクター ω v 駆動部は大気中に配置され、動力はフィードスルーを介して、ウエハイジエクターチャンパー 3 1 0 7 内に導入されている。各駆動部のモーター支持部材には水冷管(不図示)が通っている。

オリフラ被切ステージ1305には、イジェクター1304より供給されたウエハ3のオリエンテーションフラットの位置を検知し、その配向を所定方向に設定する役割りと、電光後のウエハ3がイジェクター1304により図収される際の回収待機合の役割りがある。

オリフラ被知ステーツ 1805 は、真空方式によりウエハ3を最後に収着できるオリフラ検知チャック 2521 と、時計、反時計方向共に無限部版できるオリフラ検知 8 ステージ 2523 と、それを駆動するオリフラ検知 8 駆動部と、X方向に移動できるオリフラ検知 X ステージ 2527 と、それを駆動するオリフラ検知 X 駆動部 2526 と、Y 方向に移動できるオリフラ検知 Y ステージ 2529 と、それを

出象するオリフラ検知Y底効体2528を有する。オ リフラ鉄知丫ステージ2529 は、ウエハトラバー サー1306へのウエハ8の役受の職に、後述するウ エハハンドとウエハるの干事がない位置まで+Y方 内に移動できる。ラインセンサ投先系 2524 は、オ リフラ装虹チャツク 2521 に表着されたウエハ3の エッジを無明し、そのエッジのX方向の位置をう インセンサ2525により検出する。ウエハ8モ8方 向に一定速度で遊転させながら、ラインセンサ投 光系 2624 とラインセンサ 2525 により、一定時 聞ごとに叙記技出を行い、後述する無算シーケン ○○ スにより、オリエンテーションフラットの位置と ウエハミのX、Y方向の位置ずれも装知し、この 後、オリエンテーションフラットの方向はオリフ う検知 8 ステージ 2 5 2 3 を収象して独正し、ウエ ハるのよ。Y方向の位置はオリフラ検知エステー ジ 2 5 2 7 、 オ リ フ ラ 検 知 Y ス テ ー ジ 2 5 2 9 を 編 動 して補正する。オリフラ検知ステージ1806は、メ インフレーム 1701 に取付けられており、金てメ インチャンパー SIGI内の He 雰囲気中に配置され

ている。各種動作のモーターの支持部材には水冷 管(不図示)が通っている。

ウエハトラパーサー1806には、オリフラ検知 ステージ 1806 でオ リエンテーションフラツト設 定とま、平方向補正の終ったウエハるも、ウエハ チャツク1807にロードする役割りと、第光終了 後のウエハ8をウエハチャツク 1807からオリフラ 枝知チャツク 2521 にアンロードする役割りがあ る。ウエハトラパーサー1306は、ウエハ3を真空 敬着方式により乗直に吸着できるロードハンド2530 とアンロードハンド2581の2本のハンドを持って いる。ロードハンド 2530 は、オリフラ設定の 終ったウエハ8をオリフラ絵句チャック 2521 から ウエハチャック1807にロードするハンドで、ア ンロードハンド2581は、電光終了後のウエハ3を ウエハチヤツク 1807 からオリフラ枝知チャツク 2521 ヘアンロードするハンドである。2つのハン ド2580, 2581 は、それぞれロードスステージ2532、 アンロードスステージ2633に搭載されており、ト ラパーサー Zo 駆動部 2634、トラパーサー Zw 取

計部 2 5 3 5 によって、2 方向へ参助させることによりウェハ 8 の授受を行う。但し、これらの電助部 2 5 3 4 , 2 5 3 5 は、電動シリンダーでロッドが2 方向に仲植する構成になっており、2 つの駆動部 2 5 3 4 , 2 5 3 5 はオリフラ技知チャック 2 5 2 1 とウェハチャック 2 5 3 1 のウェハ交換位置に各々固定されていて、ウェハ 8 の授受の時だけロッドが仲植し、運常はロッドは電動シリンダー内に収納されている。

また、ハンド2680、2681 はロード X ステージ 2686 とアンロード X ステージ 2687 にそれぞれ接続されており、オリフラ検知チャック 2621 とウエハチャック 2631 のウエハ交換位置まで X 方向に移動可能になっている。 X 方向の医動は、トラバーサー区動プーリー 2640 にスチールベルト 2641 を掛けて、トラバーサー X 取動部 2638 の動力をトラバーサー 2639 に伝達し、2つの X ステージ 2636、2637 をベルトドライブする。 X 方向の参勤の数 2つの 2 ステージ 2632、2653 はストロークを追えてあり、部品干渉が起こらないように確成されている。

ウエハトラパーサー 1306 は全てメインフレーム 1701 に取付けられており、メインチャンパー 1301 内の H e 雰囲気中で使用される。ウエハトラパーサー 1306 の全ての駆動低のモーター支持部材には水冷管(不団条)が通っている。

第26 図はマスク機会装置 1311 (第13 図参照)の複略図を示す。マスク機送装置 1311 は、AAフレーム 2504 とメインフレーム 1701 の間に位置しているため、平面的な構成となっている。 河の中で、トラパースユニット 2601 は、マスク の中で、トラパースユニット 2601 は、マスク のステージ 1999 とマスクカセット 1310 (第13 図参照)との間を性復動作する直動機構、マスクハンドである。これらとアームユニット 2603 の3つのユニットからマスク機送装置 1311 は構成される。アームユニット 2603 は、マスクハンド 2602 をマスク の ステージ 1999 および マスクカセット 1310 内のカセットステージ 3001 (第29 図参照)に 違入する方向に 1310 内のカセットステージ 3001

上でマスクハンド2602を上下させる機構を有する。なお、トラバースユニット2601を収散するトラバース用モーター2605には、モーターからの発熱を除去するための冷却水用パイプ2606が備えられている。また、マスク2のマスクがステージ1999への位置決めは、マスク位置決め V ブロック1906への交出でにより行う。

第27 図はマスク散送装置 1311 の領域について 詳細に示したものである。同図において、トラバー スユニット 2601 はトラパース用モーター 2606 に よって複数し、平ペルト 2702 を介して、リニア ガイド 2701 上を直動で往復撤退動作を行い、ト ラバーサ位置状 #センサ 2703 でトラバース位置 をモニタすることができる。アームユニット 2603 は、アーム 裏図を行うモーター 2707 と不図示の ギア、および 裏図位置状態センサとマスクハンド 2602 の上下連動を行うモーター 2706 と不図示の 個心カム および 2 位置状態センサ 2704 で構成さ れている。上記構成にて、マスクハンド 2602 に よってハンドリングされるマスク 2 をマスク 8 ステー

2807はカセツトロツクユニツトを示す。これは カセツト本体 2801 内のカセツトロツク締織(後 送する)を駆動するものである。本実施例では、カ セツトロツク機構の監動部であるカセツトロツク ユニツト 2807 が、カセツト本件 2801 内ではな くカセツト台 2803 内にある。従って、カセツト 本件 2801 がカセツト台 2803 上におるとものみ 駆動力が伝道される。2806はテーブルを示す。テー ブル 2806 はカセツト本体 2801 のみをマスクロー デイング可能な所望の位置へ移動させるときのカ セット本体 2801 用 箇転台である。 2805 はチープ ル2808に上述した如くカセツト本体2801を載 せ、移動せしめるマスクカセットエレベーターで ある。2812はカセツトエレベーターモーターで、 駆動力伝達は、精密送りネジを使用しているが、直 職機構であれば本実施例以外の方式でもよい。

また、マスクカセツトエレベーター 2808 はマスクチャンパー 3103 の外部にあり、ロッドをフイードスルーを選してテーブル 2806 に連結している。テーブル 2806 はマスクチャンパー 3103

ジ 1999上のマスク位置決め V ブロック 1905 へ 実施で位置決めするために、マスクハンド 2502 内 の実協センサ 2705 の 検出信号によってトラバー スユニット 2601 は制御される。

マスク2が収納されているマスクカセツト 1310 (第13間参照)のローデイング装装について説明 する。第28回に於いて、2801 は、本実施男で使 用されるマスク2が収納されるカセツト本体を示す。 2808は、カセツト本体 2801 を密閉するカセット カパーを示す。第28 間に於いて、カセツト本件2801 とカセツトカバー 2802 を配合 レマスクカセツト 1310とする。2803は、本装置の作業者が、マス ク2の収納されたマスクカセツト 1310を搭載する 台である。操作性を向上するため、マスクチャン パー3103からオーパーハングして、第28 路上で 工方成へ引き出すことが可能である。2804はカバー ロックユニットを示す。本実施男に於いては、カ パーロックユニット2804はカセットカバー2802 の数据を内側から押え込む。この無作は手助であ ٥.

内にある。

次に、カセツト本体2801内のマスク2の選択機 補都を説明する。2809はインデクサーベースを乐 す。インデクサーベース2809 はマスクチャンパー 3103へ締結している。2810はインデクサを示し、 カセツト本体 2801 の間欠回転収動を行う。イン デクサ2810の出力柱はフイードスルーを遊し、マ スクチャンバー3103に導入されている。2811は コネクテイングユニツトを示す。このユニツト2811 は本実施例のカセツト本体 2801 のカセツトステー リ8001に電板を供給するためのユニツトである。 カセツトステージ8001のマスク2収着方式は戦気 敬養方式で、着数の際に致気感動を駆動するため の電景が必要となる。このとき、本実施例に於い ては、カセツト本体 2801 内に独自の電源を持た ないためにコネクテイングユニツト 2811 がある。 なお、カセツト本体 2801 内に独合の電景がある 場合は、鈎配磁気包路の駆動信号のみをカセツト 本体 2801 内に伝達すればよい。以上のユニツト は、マスクチャンパー3103に付帯しており、マ スクチャンパー \$108 とメインチャンパー 8101 は ゲート弁 8102 にて仕切られている。

次に、第29回に、カセツトローデイング途中の 動作図を示す。この間によって本実施供のマスク カセット 1810 の位置技的方式を監明する。テー プル2806上に搭載されたカセツト本体 2801 は マスクカセツトエレベーター 2805にて、上方に 押し上げられる。1904はカセツト本体とインデク サ 2810 の粒ズレを捨正するためのポスである。2902 はカセツト突を当て面、2903はインデクサ突を当 て面をそれぞれ示す。マスクカセツトエレベーター 2805により、カセット突き当て面 2902 とインデ クサ突き当て面が確実に当り、また、ポス2904に て釉ズレが糖正され、カセツト本体 2801 の位置 決めが行われる。2901は位置決めピンで、この位 置決めピン2901がカセツト本体2801の嵌合穴 に入り、回転方向の位置挟め割り出しを行う。以 上の無政により、マスクカセット1810の位置性 めは高精度に行われる。本実施例では、回転位置 挟めを行う位置出し機構が上方に存在するが、テー

を示す。これらはそれぞれ3値投けられている。レ パー3007 はカパーロック爪 3005 とテーブル ロックボ 3001 に基動しており、レパー 3007 の 集作により、カバーロック爪 3005 とテーブル ロック爪 3006 かスライドして、どちらか一方が カセツト本体2801から突を出す。カパーロック 爪 3005 はカセットカバー 2802 と連結し、カ セット本体 2801 とカセツトカパー 2802 を連結 する。また、テーブルロツク爪 3006 はテーブル 2808と連結し、マスクカセツトエレベーター2808 が上昇する際に、安定してカセット本体 2801 を 搬送することを可能とする。この両者の爪 3005。 3006 も区動するシバー 3007 は、カセツト台 2808 内にあるカセツトロツクユニツト2807によって 駆動する。従って、カセツト本体 2801 がカセツ ト台2803上にあるときのみ、レパー3007へカ セットロックユニット2807は駆動伝達が可能で 88.

第31 図は本発明のX線解光装置における主要な チャンパーの構成を示す図面である。本発明のX線 ブル2806内にあってもよい。但し、テーブル2806 内に四転位置出し機構がある場合、エレベーター 2805での回転ガタ成分は、高精度に取り除かなく てはいけない。

次に、第80 関でマスクカセット 1310 について 説明する。この図において、8008 はカセットステー ジマスクテヤックを示す。カセットステージマス クチヤック 3002 はカセットステージ 8001 内に 埋め込まれており、本実施例では、マスク 2 を経営 に配置するため、磁気吸着方式を用いている。更 に、カセットステージ 3001 はカセット本体 2801 内に放射状に配置されている。

3003、3004 はそれぞれシールを示す。シール 3003、3004 はカセツトカバー2602 についてお り、カセツト本体 2801 を削密するために致けて ある。カセツト本体 2801 とカセツトカバー 2802 が結合すると、マスクカセツト内は、これらのシー ル 3008、3004 によって実質的に密則される。

第30回について説明する。3005 はカパーロック爪、3006 はテーブルロック爪、3007 はレバー

電光装置において、マスク2、ウェハ3の保持機構、 及びマスク2、ウェハ3両者の位置合せ機構、さら にマスク2、ウェハ3の競进機構が所定の圧力に減 圧したHe 雰囲気中におかれる。以下に各チャンバー の構成を辞額に述べる。

メインチャンパー3101には、メインフレーム
1701、AAフレーム2604及びそれらに固定され
たステージ装置1301、ステージの計削光学系1312
プリ及びファインアライメントシステム1307、1302、
マスク搬送装置1311、及びオリフラ牧知ステージ
1305が収納されている。メインチャンパー3101
にはシャッターチャンパー3104、ブリAAチャンパー3106、ウエハイジエクターチャンパー3107
が接続され、さらに、マスクゲートパルブ(以下
MKGV)8102を介してマスクチャンパー8103
が接続されている。シャッターチャンパー3104に
は曙光シャッター装置1308が収納され、Be 歌3512
を介して X 頼の ミラーボート3106 には、プリアライメントシステム1307が収納されている。マス

クチャンパー 3103 には、インデクヤー 3810、エレベーター 駆動 ユニット 2806 を除くマスクカセットローダー 1309 が収納されている。ウエハイジエクターチャンパー 3107 には X、ω νの取動ユニット 2616、2615 を除くウエハトラパーサー1304 が収納されており、また、対向する位置に、ウエハロードゲートパルブ(以下 WLG V) 3108 を介してウエハロードチャンパー 3109、ウエハケレでウエハアンロードチャンパー 3111 が接続されている。ウエハロードチャンパー 3111 には、それぞれ供給エレベーター駆動都 2504、随収エレベーター駆動都 2509 を除くオリフラ検知ステージ 1303 が収納されている。

本発明のX鉄路光装置においては、電光は減圧 したHe雰囲気中で行われる。この場合、チヤンバー 内はいったん所定の真空度まで真空値気された後、 電光時の所定の圧力までHeが充壌されることにな る。さらに、本発明においては、マスク2、ウエハ

ポート側の超高真空との兼任以上の圧力はかから ず、なおかつ急激な圧力変動が生じない始情気系 とする必要がある。

以上の3つの条件を満たす絵像気系全体のブロック図を第82図に、ウエハロードロック部の詳細図を第33図に、マスクロードロック部の詳細図を第34図にメインチャンパーの圧力・純度維持及びBe 窓まわりの詳細図を第35図に示す。以下に各部の提明を行う。

第33 図はウェハロードロック機構の詳細図である。第31 図で説明した様に、メインチャンパー8101にはウェハイジェクターチャンパー3107 が接続され、ウェハイジェクターチャンパー3107にはWLG V3108を介してウェハロードチャンパー3109が、またWUG V3110を介してウェハアンロードチャンパー3111 が接続されている。ウェハロードチャンパー3111には駆動郎を除くウェハ供給図収エレベーター1303 が収納されている。ウェハロードチャンパー3109、ウェハアンロードチャンパー3111には、

3の策差系を含む装置の大部分が、同一 H e 存置気に置かれる。本知明の X 維蓄光装置においては、以下の条件を満足する必要がある。

①第先時の減圧 H a 雰囲気の圧力及び純皮が変勢 した場合、X線の返途率が変動し、症光量が変化す る。したがって、黄光中のHe雰囲気の圧力及び純 皮を高格皮に管理・維持する必要がある。のマス クカセツト 1310 あるいはウエハキャリャ 2501, 2502を交換する第、装置金体を大気開放していた のでは、スルーブットが寄しく低下する。した がって、第31 図におけるマスクチャンパー3103、 ウエハロードチャンパー 3109 及びウエハアンロー ドチャンパー 8111 はそれぞれメインチャンパー 3101とは独立して大気間放、真空排気、He 導入 が可能とする必要がある。②さらに、光致である SORからミラーを紙で、Be 窓 3512までの労困 気は最高真空であり、Be 窓は He 雰囲気との圧力 隔壁となっている。この Be 窓は X 線の 吸収を考え れば、できる限り得くしたい。従って、いかなる 場合もBe窓の両側には端光時のHe圧力とミラー

雑気系として、それぞれ、ウエハロードパイパス パルブ(以下 WLBPV) SSO1、ウエハアンロー ドバイパスパルブ (以下 WUBPV) 3802 七介し て、1~0.1Torrまでの租赁気を行う抵換気払限 転ポンプ (以下 RORP) 8303 が接続され、ウェ ハロードメインパルプ (以下 WLMNV) 5804、 ウエハアンロードメインパルプ (以下 WUMNV) 3305を介して、計6直換に必要な所定の真空皮ま での姉気を行う主体気ターポ分子ポンプ (以下 MNTMP) 3806が接続されている。さらに、ウエハロード チャンパー3109及びウエハアンロードチャンパー 8111には、He, Ne, Air給気茶として、それ ぞれ、ウエハロードHe 導入用パルプ (以下 WLHeV) 8308、ウエハアンロード He 導入用パルプ (以下 WUHeV) 3309を介してHeが、ウエハロード N a 単入用パルブ (以下 W L N a V) 3310、ウェ ハアンロードド 』 導入用 パルプ (以下 WUN 』 V) 3311 も介してNェが、ウエハロードリークバル ブ (以下 WLLY) \$312、ウエハアンロードリー クパルプ (以下 WULV) を介して Air が、チャン パー内に導入可能となっている。さらに、ウエハロードチャンパー 8109 及びウエハアンロードチャンパー 3111 には、それぞれ、ウエハロード圧力計 3814、ウエハアンロード圧力計 3315 が接続され、各チャンパーの圧力を知ることができる。

以上の構成で、WLGV3108あるいはWUGV3110 を閉じれば、ウエハロードチヤンパー31011は、ウ エハイジェクターチヤンパー3107とは切り履き れ、他のチヤンパーとは独立して、真空体気及び He, N_E, Airの導入が可能となる。従って、例 えば、ウエハロードチヤンパー3109内のウエハ キャリヤ2501を交換する場合、まずWLGV3108 を閉じた後、WLN。V3310を開いてN_Eを750Torr まで導入する。その後、WLLV8312を開いてAir を導入し、チヤンパー内の圧力を装置層間の大気 圧と等しくして真を開き、供給キャリヤ2501を 交換する。交換終了後は、RORP3303により、例 えば、0.iTorrまで超終気後、MNTMP3306に より所定の真空皮まで修気する。その後、WLHeV3308

が接続されている。さらに、マスクチャンパー8103 には、He, N $_2$. Air の吸気系として、マスク He 導入用パルプ(以下 MKHeV)3403 を介して He が、マスク N $_2$ 導入用パルプ(以下 MKN $_3$ V)3404 を介して N $_2$ が、マスクリークパルプ(以下 MKLV)3405 を介して Air が、チャンパー 3103 内に導入可能となっている。

以上の様な様成でMKGV3102を閉じれば、マスクチャンパー3103はメインチャンパー3101とは切り魅され、他のチャンパーとは独立して、真空体気及びHe、N。、Airの導入が可能となる。従って、マスクカセット1310を交換する際は、MKGV3102を閉じた後、MKN。V3404を閉いて、N。を760Torrまで導入。その後、MKLV3405を閉いて装置用題の大気圧とチャンパー3103内の圧力を等しくし、算3430を開き、マスクカセット1310を交換する。交換終了後は、RORP3303により、例えば0.1Torrまで担赁気後、MNTMP3306により所定の真空度まで抑気する。その後、MKHeV3403を開いて、所定の圧力までHeを充環した後、MKGV3102

を用いて、所定の圧力をでHe を充取した後、WLG V3108 を聞いて交換終了となる。 ウエハアンロードチャンパー3111 内のウエハキャリャ 2502 を交換する場合も同様である。

以上の様に、ウエハキヤリヤ交換の森、装置全体の雰囲気を破ることなく、必要最小額の大気関放で交換可能となる。

第34 図はマスクロードロック機構の詳細図である。第31 図で説明した様に、メインチャンパー3101にはMKG V 3102 を介してマスクチャンパー3103には、インデクサ 2810、エレベーター2806 を除いたマスク鉄路図収エレベーター1308 が収納されている。ウエハロードロック機構において説明したのと同様に、マスクチャンパー3103には禁気系としてマスクパイパスパルプ(以下 MKBP V)3401を介して、大気圧から1~0.1 Torrまでの観炸気を行うRORP 3303 が接続され、マスクメインパルプ(以下 MKBP V)3402を介して、He 置換に必要な所定の実空度までの排気を行うMNTMP 3306

を購いて交換終了となる。以上の様に、本実施例によれば、マスクカセット 1310 の交換が破紅全体の雰囲気を破ることなく必要最小限の大気開放で交換可能となる。

第 3 5 図は、メインチャンパー 3 1 0 1 及び B e 忠 3 5 1 2 まわりの始誘気系の詳細型である。

メインチャンパー3101には、メインチャンパーパイパスパルプ(以下MCBPV)3501を介して大気圧から1~0.1Torrまでの租排気を行うポンプRORP3303が接続され、メインチャンパーメインパルプ(以下MCMNV)3502を介してHe 歴典に必要な所定の真空皮まで排気を行うポンプMNTMP3306が接続されている。さらに、給気系として、施量関節弁3503及びメインチャンパーHe 単入用パルプ(以下MCHeV)3504を介してHe が、メインチャンパーN = 単入用パルプ(以下MCN e V)3506を介してN - が # Air が # A

次に、露光時の圧力・純皮管理について説明す

る。前にも述べたが、露先中のHe雰囲気の圧力及 び純皮の変動による又線透過率の変数をおさえる ため、圧力・軽度も高精度に維持する必要がある。 従って、本実施例では、メインチャンパー 8101 内 にもれ込む不能ガスによる H * 純皮の低下を捕う ように一定量のHeを推し続けると共に、圧力の安 動をパルプの制度を変えることにより一定に扱っ ようにする。第35 数において米す様に、メイン チャンパー 8 L 0 1 には、前に述べた H e 配換用の 2 つのポンプ、RORPS303, MNTMP3306の位 に、無光中のHe昇迸気の圧力維持のために、ガス コンコントロールパルプ (以下 GCCV) 8507 及 びガスコンメインパルプ (以下 GCMNY) 3608 を介して、ガスコン抽団転ポンプ (以下GCRP) 3509 が接続されている。また、メインチャンパー3101 にはメインチャンパー圧力計 8510 が接続されて いる。ガスコンコントローラ 3511 はメインチャ ンパー圧力計 3510 の信号により、パルプ GCC V8507 の開放を変化させ、メインチャンパー3101内の 圧力を維持する。

状態にすることが可能な構成となっている。この 様成により、装置立上げ時に、大気圧から真空を 経て、Heを所定の圧力まで支填する場合や、メイ ンチヤンパー3101やBe 第3812をメンチナンス する時に、装置を大気開放する場合に第1BeBPV 8513を開いておけば、Be 第3512に並圧をかけ ることなく、真空排気あるいは大気開致が可能と なる。

さらに、第光時、Be 窓 3 5 1 2 の片側に圧力かかかった状態、つまりメインチャンパー 3 1 0 1 内が大気圧以下に延圧した He で、ミラーボート 3 1 0 5 が支空の状態では、Be 窓 3 5 1 2 は差圧を受けてかなり大きくたわんでおり、第 1 Be BP V 8 5 1 3 を関いて、象に Be 窓 3 5 1 2 の差圧を解除したのでは、Be 窓 3 5 1 2 に与える グメージが大きい。従って、第 1 Be Kイパス質 3 5 2 0 と並行して、第 1 Be BP V 3 5 1 3 の質価を観ぐ様に、彼体抵抗の大きな Be コンダクタンス管 3 6 1 5 及び第 2 Be バイパスパルブ(以下第 2 Be BP V) 3 6 1 4 を備えた第 2 Be バイパス 3 5 2 1 を接続する。第 3 5 図の線成において、Be 窓 3 5 1 2

次に、Be 28512からミラーボート3108まで の表辞気系について説明する。第35回に示す様に、 メインチャンパー 8101 から SOR へ向って、シャッ ターチャンパー3104、Be 应 3512、ミラーボー ト3105、第1ミラーボートゲートバルブ (以下草 1MPG♥) 8516、第2ミラーポートゲートバルブ (以下第2MFGV) 3517 が順に接続されている。 第2MPGV8517の先は第1図に示すようにピー ムダクト121を介してミラーユニット101に接続 されている。Be 放 3512 は、 X 味の吸収を考える と可能な限り舞いことが望ましい。前述した様に、 本発明のX練電光装置は電光時にチャンパー3101 内に大気圧以下に減圧したHeを充填する。従って、 Be 窓 3512 を振力薄くするには、Be 窓 3512 が うける差圧は、電光時の兼圧 He の圧力以上かから ない様にすることが壁ましい。第85回に示すとお り、本実施例では、ミラーボート3105とメイン チャンパー、3101 とを、第 1Be パイパスパルブ (以下第1BeBPV) 3513を備えた第1Beパイパ ス質 3 5 2 0 で離ぎ、Be 図 3 5 1 2 の両側を送遊した

の両側を進進させて整圧をなくす場合は、まず、第 2BeBPV3514を開いて徐々に楚圧を解除し、その後第1BeBPV3513を開いて完全に楚圧を無く す。

また、第35回に赤す様に、第1MPG V 3616の 両側は、ミラーボートバイパスパルプ (以下 MPBPV) 3518を備えたミラーボートゲートバルブバイパス 世3522で被続している。従って、電光を長時間 行わない場合は、第1MPG V 3516を閉じ、パル ブ MPBP V 3518を開いて、ミラーボートの真空 度を確保し、尚かつメインチャンバー 3101の実 発のリークによる Be 取 3512の破壊によって生じ る SOR 側への影響を仮力小さくする構成とする。

次に、本実施例の電気制御系を説明する。第36 図において、8601 は各観制物情報の表示、入力および蓄積をするところのコンソールユニット、8602 は電光装置全体のシーケンスを中央制御するところのメインユニット、8603 はウエハ3 およびマスク2の搬送を制御するところの搬送ユニット、3604 は電光装置の主たる機能であるステップ電光とア ライメントを制御するところの本体制御ユニット、3605 は露光装備を最適な温度、気圧、ガス雰囲気下におくための制御をするところの環境制御ユニット、3605 は露光に供する X 線をマスク面に無計するための X 線ミラーの制御をするところのよう一刻御ユニット、3607 はユニット和豆の選信を中継、交換するところのネットワークコントローラ、3608 m ~ 3608 t は、ユニットとネットワークコントローラ 3607 とを結ぶ遊信路である。

第37 図にコンソールユニット3601 を詳細に示す。この図において、3701 は露光装置の制御にかかわる各種のデータの表示と入力をするところのターミナル、3702 は驚光装置の制御にかかわる各種のデータを書被、保存しておくところである記憶装置、3708 は本コンソールユニット3601 を中央制御するところのミニコンピュータ本体、3704 は通信路 3608 a を介して他のユニットと通信するためのホットワーク・インターフェイスである。

第 3 8 図にメインユニット 3 6 0 2 を詳細に示す。 この図において、3 8 0 1 は木メインユニット 3 6 0 2

以上の様成は、ファインAA.AF 制御館 3910 に関する各通信 (/F3908a, b および通信路 3909、 シャツター制御館 3913 に関する各通信 (/F3911a, b および通信路 3912、およびステージ制御部 3918 に関する各通信 (/F3916a, b および通信路 3917 の中央制御をするところのメインプロセッチ、3802 は郷光教室と操作者とのインターフェイスをする ところのパネルスイッチ、3803 は遺伝路 3608 b を介して他のユニットと遺伝するためのネットワー ク・インターフェイスである。

第39 随は本体制御ユニット3604のプロック 控である、本プロックはアライメント系に関して、4つのピックアップ 2401 (第24 図参照) を2 始方向 (α 始、β 独) に位置決め 斜海するピックアップ 2401 (第24 図参照) を2 始のプリステージ 制御部 3906、ウエハ3をプリアライメント、プリムド するためのプリ AA.AF 制部 お3910 a~d、 第光シヤッター 装置 1308 (第13 図参照) 所定の 補正 駆動パターンで 駆動するためのシヤッター 制御部 3913、ウエハズ、Y 包動ステージ 1710。 1708 (第17 図参照)、 も 位置 決め 解する ための ステージ 制御部 3918、ならびに、第12 線 後 出部 3914、第2 X 線 後 出部 3915 を

に関してすべて同様である。なお、本体コントロー ルユニツト部8902とのデータ技受に関しては、 ピックアップステージ飼育部3906では4つのピッ クアップステージ 2411 の名々の拡動量がダウン ロードされる。プリ AA,AF 製御都 8907 ではブ リAPにて針割されるギャップ値とプリAAにて絵 出されるプリアライメントマークの中心位置が、ま た、ファインAA.AF制御部3910a~dではマス ク2とウエハ8のずれ量(Δ Χ ε, Δ Χ ε, Δ Χ ε, Δ X z)、(Δ Y *, Δ Y a, Δ Y ,, Δ Y z)、 \$ \$ \$ \$ ギヤツブ量(2m、 2ε、 2 ε、 2 ε)が木体ユニット コントローラ 3902 ヘアツプロードされる。シャッ ター制御部 3913 ではシャッター駆動テーブルが グウンロードされ、ステージ新労事3918では担 動、微動ステージ、マスクステージの各種の窓島 量が本体コントロールユニツト 3902 からダウン ロードされる.

次に、第1X 額依出部 3914 については、第光 シヤツター装置 1308 の構成品である X 兼民広計 1541 からの出力を増幅して、X 兼照度値を本体 コントロールユニット 3902 にうけます。 四様に、第2X 維後出部 3915 については、ウエハ歌動ステージ 1899 上に設置された X 練デイテクテー 1651 で計劃される X 維強度を入力して増幅し、 X 維強度 低を本体コントロールユニット 3902 にうけます。また、 熱 振系制御部 3906 は、 設定された電光ユニット 102 の 契勢が所定の許容値からはずれた場合に、 本体コントロールユニット 3902 へ異常 通知を発する。

第39 図におけるファイン A.A.A.P 創售館 3910 a ~ d を詳細に説明する。なお、4 プロックあるファイン A.A.A.P 創售館 3910 a ~ d は、同一様放を採るので、以下の説明ではひとつのプロックについて説明する。

第40回はファインAA.AF制御部3910a~dの構成を示す図である。本図の光学系のブロックは第23図を省略した図である。

第40回において、3909は第39回における本体コントロールユニット3902と通信する通信機、 3908bは通信線 3908から送られる命令を受け

メント情報及びギヤツブの情報をもった受先ビー ム、4005a はマスク上 AAマーク 4007a とウエ ハ上 A A マーク 4007 b により構成される光学系に よって得られるアライメント情報を持った光度で ある A A スポツト、4005b はマスクト A F マーク 4006とウエハ3により構成される光学系によって 得られるギヤツブ情報を持った光東であるAPス ポツト、2321はアライメント情報を持った先東で ある A.A.スポット 4005 a を受光し銀気信号に変換 する例えばCCD等のラインセンサであるAAセン サ、2322はギヤツブ情報を持った光束であるAP スポット 4005b を受光し電気信号に変換する例え ばCCD年のラインセンサである APセンサ、4002m はAAスポット4005aを受光し電気信号に変換す る AA センサ 2321 の出力を増加するプリアンプ、 4002bはAFスポット4005bを受光し電気信号 に変換するAFセンサ 2822 の出力を増減するプリ アンプ、4003 は A A センサ 2321 の出力を増建す るプリアンプ 4002 a の出力を処理しアライメント 情報を計算しそしてさらに A P センサ 2322の出

アライメント情報やギヤツブ情報を送る通復1/16、 4004 は遺体『/アから命令を受けアライメント計 舞やギャップ計算を行う信号を作り、そしてアラ イメント情報やギャツブ情報を通信 1/289086に 送るフアイン A.A.A.F.インターフエイス部、4001 はフアインAA.AFインターフエイス都 4004 が 決定する光出力で半導体レーザ2301を採動する フアイン A.A. A.F. レーザダイオード収勤低、2301 は発光素子である半導体レーザ、2302は半単体レー ザ2301から出力される光束を平行光にするコリ メータレンズ、2307は半導体レーザ230!から出 力される投光ビーム、4006はマスク2上に全等で 半導体包路パターンと共に書かれているAFマーク、 4007aはマスク8上に全等で半導体回路パターン と共に書かれているマスク上 A A マーク、4007 b はウエハ3上に前軍光ショットで半事体回路パター ンと共に半導体プロセスで鋭かれているウェハ上 AAマーク、2808はマスク上 AAマーク4007a とウエハ上AAマーク4007bそしてAFマーク4006 とウエハ3により組成される光学系によって、アラ

カモ増幅するプリアンプ 4002b の出力を処理し ギヤツブ情報を計算するファイン A A . A F 信号処 職能である。

第40 関において、アライメント情報(マスクとウェハずれ)は以下のように求めることができる。ファイン A A . A F レーザダイオード駆動部 4001 は、ファイン A A . A F インターフェイス部 4004 により設定される光出力で半等体レーザ 2301 をA A センサ 2321 が飽和しない範囲の十分大きな光出力で駆動する。そして、半等体レーザ 2301 を出射した光東は、コリメータレンズ 2302 通過後、役光ビーム 2307 となりマスク上 A A マーク 4007 a を通過しウェハ上 A A マーク 4007 b で反射され受光ビーム 2308 となり A A スポット 4005 a としてA A センサ 2321 に入射する。

グブルグレーティング物理光学素子となるマスク AAマーク 4007a とウエハ AAマーク 4007b はマスク 8 とウエハ 3 の間のずれを、例えば 100 皓に拡大して AA スポット 4005a のずれ (位置)とする事ができる。AA スポット 4005a を受光し

た A A センサ 23 21 の出力は、プリアンプ 4002 a で増幅されファイン A A . A P 信号処理部 4008 に入力される。ファイン A A . A P 信号処理部 4008 は、A A センサ 23 21 に入射した A A スポット 4008 a の位置をその重心を利用して求める。そして、A A スポットの重心のずれ(位置) を例えば 1 / 100 倍することによりマスク A A マーク 4007 a とウェハ A A マーク 4007 b すなわちマスク 2 とウェハ3 とのずれを求める。

つぎに、ギヤップ情報は、第40回において以下のように求めることができる。ファインAA.APレーザダイオード駆動部 4001 は、ファインAA.AP レーザダイオード駆動部 4004 により設定される光出力で半峰体レーザ 2801 を AF センサ 2322 が飽和しない延囲の十分大きな光出力で駆動する。 そして半導体レーザ 2301 を出射した光東は、コリメーケレンズ 2302 洒過後、技光ピーム 2307 となりAFマーク 4006 を洒滅しウエハ3 で反射され受光ピーム 2308 となり AF スポット 4005 b として AF センサ 2322 に入射する。

1/F3908b と通信線 3902 を選じて本体コントロールユニット 3902 に送信する事ができる。

第41 図はプリ A A . A F 制御部 3 9 0 7 のプロック 図である。本プロックはプリ A F 制御系、プリ A A 制御系より構成されている。プリ A F 制御系に関して、レーザダイオード 2 1 1 9 (第21 図参照)の発光光量は、プリ A F インターフェイス部 4 1 0 1 からのレーザダイオード駆動部 4 1 0 2 への電圧設定により決定される。P S O 2 1 2 4 (第21 図参照)はウェハ 3 からの反射光を受光する。その出力はセンサ入力部 4 1 0 3 において増幅される。プリ A F インターフェイス 4 1 0 1 は、その出力に基づいたウェハ 3 の位置に相当するギャップ値を上位の本体コントロールユニット 3 9 0 2 にうけ渡す。

次に、プリ A A 新知系においては、プリ A A イン ターフェイス部 4104 においてハロゲンランプ 4107 の光量を設定して、ハロゲンランプ 駆動部 4106 よりランプ 電圧を出力する。ハロゲンランプ 4107 の 光は光ファイパー 2101 (第21 図参照) を通して ウェハ3 に取射され、ウェハ3 で反射されたプリア

マスク 2 上に 2 程度のグレーテイングレンズとして額成されたマスク A F マーク 4006 は、マスク 2 とウェハ 3 との面関係を、例えば 1 6 倍に拡大して A F スポット 4005 b のずれ(位置)とする。 A F センサ 2 8 2 2 の出力は ブリアンブ 4 002 b で増低され ファイン A A . A F 信号処理部 4 003 は、 A F センサ 2 3 2 2 に入射した A F スポット 4 005 b の位置を例えば 1 / 1 5 倍する とによりマスク A F マーク 4 006 とウェハ 3 すなわちマスク 2 とウェハ 3 の面関係を求める。

ファイン A A . A P 信号処理部 4 0 0 3 は、アナログ四路で実現しても良いし、プリアンプ 4 0 0 2 a . 4 0 0 2 b の出力をアナログデイジタル変換器(図示せず)でデイジタル化した後でマイクロコンピュータ等でデイジタル処理しても終わない。また、ファイン A A . A P インターフェイス部は、本体コントロールユニット 3 9 0 2 の指示により、アライメント情報やギャップ情報を求め、必要に応じて通信

ライメントマーク 7503 あるいは 7504 (第 75 図 参照) の保は、白黒カメラ 2117 で振保される。白黒カメラ 2117 で振保される。白黒カメラ 2117 からのビデオ出力は、T V ブリ A A 信号処理部 4106 へ入力される。ここでは、対物レンズ 2106 を基単位 質としてブリアライメントマークの中心位置を顕像処理により検出する。中心位置はブリ A A インターフェイス郎 4104 を介して本体コントロールユニット 3902 にうけ 彼される。

第42 図は、第24 図にて掲載のα方向アクチュ エータユニット 2415 及びβ方向アクチユエータ ユニット 2413 モコントロールする電気プロツク と、ピックアップ 2401 のメカクランプを制御す る電気プロックを示している。

第39 図にて複数のピックアップステージ前貨部3906 は、ピックアップステージコントロールユニット4201~4(4 菓分)と、ピックアップヘッドクランプ制御部4205 より成っている。ピックアップステージコントロールユニット4201~4 は、α方向、β方向アクチユエータユニット2416、2413

のドライバであるα 軸駆動器 4 2 0 6 a ~ d 、及び B 軸駆動器 4 2 0 7 a ~ d に対して、緩動距離に相当するパルス数を出力する機能、及び調パルスの払い出しのタイミングを、本体コントロールユニツト 3 9 0 2 から転送された目標位置からピックアップ 2 4 0 1 に新華を与えないような台型駆動パターンとして作成する機能を有している。

α 散駆動部 4206a~d 及び β 軸駆動部 4207a~d は、DC モーター用のドライバであって、本体コントロールユニット 3902からの指令によりサーボループを切ったりする事も可能である。 ピックアップ 4401 のピッチング、ローリングによるでである。 ピックタップ 2401 のピッチング、ローリングによるの観動器 4208、及びこの状態の確認を行うためのセンサ部 4209 により成っている。 本実施側に関しては、第24 図の説明におおいて既述の通り、ピックアップ 2401 の押しつけについて操作する圧縮空

駅において、CPU4307はシヤッター運動テーブルに対し数値的な処理を加える事も可能である。パルスジェネレータ4301とパルスジェネレータ4302はCPU4307より見たアドレス配散が貫るのみであり、同一の機能を有している。

 ジ 3 4 1 1 について 1 値である。これに対し押しつけ 状態数据のためのセンサ (不図示) は、ピック アップステージ各基について装備されているので、 センサ第 4 2 0 9 は合計 4 チャンネルの入力を有して いる。

第48 図は第18 図において掲載のメインシャックーユニット1601、補助シャッターユニット1602、及びX 雑風度計1641 を搭載したキャリッジ1542 を位置決めするアクチユエータユニット1647 を創集する電気ブロック図である。シャッター制御部3913 は第39 図中に掲示した本体コントロールユニット8902 により通信1/F3911a。 bを介して制御され、専用のCPU4307 も優えてい助テーズの場合を実践するためのシャッター駆動テーズの場合に格納されているシャッター駆動テーブルメモリ4308 に格納されているシャッター駆動テーブルがよりなシャッター駆動テーブルを選択し、パルスクエネレータ4301、2 内の駆動テーブルメモリの扱力エネレータ4301、2 内の駆動テーブルメモリの

本真施例においてはアクチユエータとして5相マイクロスチップパルスモーターを用い、ドライバとして5相マイクロステップパルスモータードライバを用いている。

シャッターポジション信号入力部 4305 は、第16 圏におけるフオトインタラプタ 1637、タイミングセンサ 1636 等の信号を取り入れるインターフエイスである。この信号を取り込む率により CP U4307 はステイールベルト 1613、1517 の位置を把握するので、駆動ドラム 1611、1616 とステイールベルト 1613、1517 間の譲りによる誤差が果積されることがない。 X 練デイテクタキヤリア制御部 4308 は、第16 圏における X 練順度針 1641 を搭載したキャリッジ 1542 を位置制御する 電気プロックである。

第44 図は第48 図にて掲載のパルスジエキレー を4302 の回路プロック関である。パルスジエネ レータ4302 はシヤッター制御部3913内の CPU4307 とパスライン4401 を共有する。駆動テーブルメ

モリ都 440まは、CPU4807によってソーステー プルメモリ 4808から転送されたシヤツター収動 テーブルを格納する場所である。命令コードメモ り終4404は、シャッター駆動テーブル彼み出し 命令とかパルス払い出し停止といった動作モード を命令コードとしてプログラムする場所である。命 **弁コードはCPU4307がPI/O4405より出力す** るトリガ及び選移職様メモリ郡 4408 にストアさ れた運移底領値に摂在位置カウンタのカウント値 が進した時に出力される一致信号4418により、折 たなものがフエツチされる。インストラクション カウンタ 4 4 1 0 はこれらのトリガ信号及び一致信 号 4418 をカウントし、そのカウント値を運営室 振メモリ郎 4408 と命令コードメモリ部 4404 の フェッチアドレス 4418 として供給する。インス トラクションデコーダ 4408 は命令コードメモリ 都 4404 より出力される命令コード 4417 モデコー ドレ、パルス発生ロジック 4407 を何智する何智 練 4414をドライブする。パルス発生ロジック 4407 は、本實施費においては、16bllのダウンカウン

タとランダムロジックにて譲渡されている。 発掘 西路 440 6 は上記 1 6 b l t ダウンカウンタのクロツ クとして使われている。 ダウンカウンタがデイク リメントを続けて f 0 1 になると、次のクロックで 取動テーブルメモリから 1 6 b i t のシヤツター駆動 テーブルデータ 44 1 1 がロードされると同時に、ア クチュエータドライバに供給される R 8 P 信号 4 4 1 2 が出力される。

現在位置カウンタ4409は、パルス発生ロジックから出力されるREP 信号4412とPI/Oから出力されるREP 信号 (DIR 信号) 4420より、駆動対象物の位置をカウントする。このカウントはは駆動チーブルメモリ部4402の読み出しアドレス4413として出力され、さらに選移直鎖メモリ部4403から出力される選移直鎖データ4416とコンパレートされ、一致/不一致出力4418をインストラクションカウンタ4410のカウントアップクロック4418として出力する。PI/O4405からの出力4419は命令コードのフェッチアドレスを進めたり、パルス出力を非常停止させたり、イ

ンストラクションカウンタ 4410 や現在位置カウンタ 4409 のカウント値をリセットする制物値を与える。又、関 PI / O 4405 の入力線より現在位置カウンタ 4409 のカウント値やインストラクションカウント値及びパルス発生ロジック 4407 のステータスをパスライン 4401 を通して CPU 4307 似に読み込む事が可能である。

第45 図のステージ制御部 8918 は、第17 図に 示すステージュニットを位置決め削削するための もので、ステージの位置と姿勢の補正計算、過程で かって、ステージの位置と姿勢の補正計算、過程で う。このステージ制御部 8918 は、CPU4601、メ でり4502、本体コントロールユニット 8902 と相 互にデータ、コマトロールユニット 8902 と相 互にデータ、コマンド、ステータス等のやもれる を行うために通信路 3917 を介して接続駅 位置 使インターフェイス 3916 b(第39 図参照 位置 チージ各軸の位置決め補度、時間、男在使して チーツをも行う計劃コンピュータ 4508 を被使する IBB B 488 インターフェイス 4504 a と、レーコマ 長間 4513 a、bのイニシャライズ、データ・コ

ンド、ステークス等を適信するための1BEE488 インターフエイス 4804b と、ステージのチルト蚊 分の11、の7をレーザ網長器4513bから読み込む ためのレーザ製芸器インターフェイス 4506g. b と、X 電動シリング1712 と Y 電動シリング1707 (第17四参照)を制御指令する抵制コントローラ 4507m, bと、2・チルト駆動用インチワーム1813 (a, b, c)、θ 菰勒インチワーム用ピエソ素子 1815、 マスク 8 スチージ 1999 の 新毎指令する パルス ジエネレータ4508a~dと、微動ステージ1899 を位置決め制御するサーポコントローラ4509ヵ。 b. cと、短期ステージ1708の重力権債を行うた めのパランサ用圧力指令ボード4510から構成さ れるステージコントロールユニツト3918gと、電 散シリング1718。1707を窓動するDCモーター ドライバ 4614a、 b と、エ・チルト用インチワー ム l 8 l 3 (a, b, c)、θ担助インチワーム用ビエ ソ素子 1815、マスク 8 ステージ 1999 の位置フィー ドパツク朝鮮を行うためのインチワームコントロー ラ 4515m~8 と、散動ステージ 1899 を解析する

被乗回路を含むピエゾコントローラ 4516m、b. cから構成される補償回路ユニツト 89186 と、X レーザ展長系のレーザ光が切れた時に使用する光 学スケール4528 用の光学スケールプリアンプ4522 と、2・チルト制御用変位センサ L 8 2 0 (a, b, c)、マスクタステージ用変位センサ 1906、 8 低 動用変位センサ 4 5 2 7 用の 板小変位センサアンプ 4518と、2・テルト駆動用インチワーム1813 (4. b. c) を転動するインチワームドライバ4517a, b、cと、X。Y。 B 微動ステージ駆動用ピエゾ素 子 1811、4528、1812 およびマスク 8 ステーツ 駆動用ピエソ素子 1909 を駆動するピエゾドライ パ 4 5 1 9 a ~ d と 、 & 祖 動 インチワーム用 ピエゾ常 子1814、1815、1816を推動するインチワーム ドライバ 4620 と X 、 Y 祖勤ステージをロックす るロツクピエゾ素子 4526g, b を収勘するロツク 用ピエゾドライバ 4521 と、パランサシリング 1709 のエアー圧力制御を行うために圧力センサ4512点。 サーボ弁 4512b を入力出力とする圧力コントロー ラ 45 11 から構成されるセンサアンプドライバ

2・チルト製物において、レーザ総長数 45136 はレーザ制長器インターフエイス 4506a、 b を用 いてチルト成分(ωェ, ωγ)のモニターに使用さ れる。2・チルト量が指定されると、CPU4501は 3本のインチワーム1813g, b. cの各々の転動 並の計算を行い、3本のインチワームを同時動作す る。ここではインチワーム18134の動かし方につ いて説明する。計算された駆動量はパルスジェネ レータ 4 5 0 B a により、パルス列(数)に変装され、 インチワームコントローラ 4515m に伝達される。 インチワームコントローラ 4515a は、2・チルト 制費用要位センサ1820mの出力による最小変位セ ンサアンプ 4518 からのステージ位置入力を A/ D変換し、指令パルスのカウント値を比較し、個差 分に相当するパルスをインチワームドライバ 4617 m に出力し、2・チルト収動用インチワーム 1818 a を収励する。また、フォトインターラブタ 4525m はメカのオーバーランを訪ぐために用いられるも . ので、インチワームコントローラ 4516 a にインター ロツクとして入っている。

ユニット3918cを育する。

※方向の位置決めは以下のように制御される。本 体コントロールユニツト 3902 から遊信インター フェイス 3916 b を避して移動指令が与えられると、 CPU4501 はサーボコントローラ 4509a を避じ て裏在位置を求め、目標位置との差分をX組動っ ントローラ 4507mに指令する。これと共にピエゾ コントローラ 4516a にピエゾ中間位置指令を出す。 X 粗動コントローラ 4507 a は移動距離に応じた加 雑選曲線、送り速度でDCモータードライバ 4514s に指令パルスを出し、X電助シリンダ用モーター1712 を駆動する。X 電動用駆動モーター1712の停止 後、サーポコントローラ 4509 a は個差値をピエゾ コントローラ 4516 a に指令し、位相権償された出 カがピエゾドライバ 4519 a に入力される。 英圧ァ ンプであるピエゾドライバ 4519a は電圧増幅され、 X 塩酸用ピエゾ素子1811を仲籍をせて、X 方向の 位置挟めを行う。Y方向も同様である。また8方向 は粗重作がないがピエゾ素子(812による微動動 作は同じである。

第46回は、搬送ユニット3603(第36回参照)の電気プロック図を示す。搬送ユニットは避信路3608cを介して上位メインユニット3602とのデータ授与を行う避信!/F4664と、搬送系コントロールユニット4601によってウエハ搬送系及びマスク推送系、そしてウエハ3とマスク2の各サブチャンバー給併気系とゲート弁の創御を行なっている。

まずウエハ撮送においては、供給・回収キヤリア 2501、2502内に収納されているウエハ3を做出 させるため供給エレベータ駆動部 2604 のアクチュエータを駆動する Y 軸駆動部 4603 と、供給 キャリア 2501 内のウエハ有無を放知するウエハ 有無 検知部 4604 とがある。これらは、ウエハ 供給キャリアエレベータインターフェイス部 4602 を介して、 Y 軸駆動部 4603 は機送系コントロールを行い、ウエハ 有無 使知 数 4604 はその有無信号をセンサ信号として 没 る 4604 はその有無信号をセンサ信号としてフェ

イスを行う。又、銀付電光が終了したウェハ8をキャリア 2 8 0 1、 2 6 0 2 内に固収するために、固収エレベータ 医動部 2 8 0 9 のアクチュエータを配動する Y 軸駆動部 4 6 0 6 と固収キャリア 2 8 0 2 内のウエハ有無を検知するウエハ有無検知師 4 6 0 7 とがある。これらはウエハ供給剤と同様に、ウエハの収キャリアエレベータインターフエイス部 4 6 0 1 の作かに対応したアクチュエータの駆動量コントロールと、ウエハ有無信号をセンザ値号として選ぶコントロールユニット 4 6 0 1 とのインターフエイスを行う。

次に、ウェハ3を供給キャリア 2501 から取り出したり、図 収 キャリア 2502 に収納する 搬送 手 扱 と なるイ ジェクタ 1304 (第 13 図 参照) を 説 明する。イジェクタ 1304 は、まず対向しているウェハ供給 キャリア 2501 とウェハ四収 キャリア 2502 に対して 箱回駆動を行うアクテュエータであるイジェクタム ャ 駆動部 2515 を駆動する ω ャ 駆動部 4609 と、イジェクターハンド 2512 に

のアクチユエータであるオリフラ検知Y駆動部 2528 を駆動する Y 粒駆動部 4816 と、オリフラ 検知 8 ステージ 2523 のアクチユエータである オリフラ検知θ区勤都2522を収益するθ検区数 郎 4517 の 3 袖の駆動部からなっている。これらの 区前郎はオリフラ検知インターフェイス都4614 からの収動部コントロール信号をうけて収制を 行う。又、オリフラ検知チャック2521上にある ウエハ3モラインセンサ2525と各種電粉を行なっ て、ウエハ3を所定基準位置へ移動させるオリフラ 検知 8802 のシーケンスにおいて、ラインセンサ 2525のセンサ出力を、ウエハ3の外角位置情報と して処理するためのオリフラ検知センサ信号処理 部4618を有している。従ってオリフラ検知イン ターフェイス部 4514 は各軸転動量コントロール ... の他にオリフラ核知センサ信号処理部 4618 から のウエハ外側位置に相当する信号を推送系コント ロールユニツト 4601 で行われるオリフラ貧知 6802のデータ転送や指令の技気を行う機能をもっ ている.

よってウエハミを水平状態から垂直状態にするアク ナユエータであるイジェクターロェ放動部 2514 を運動する⇔X 軸駆動部 4610 と、ウェハ供給 或は四収位置よりオリフラ検知チャック 2521 位 世までウエハるを製造するアクチュエータである イジエクタス駆動部2618を駆動するX輪駆動部 4811、単にイジェクタハンド2812によってウェ ハミモオリフラ検知チャック 2521 に吸着させる 場合や、オリフラ検知チャック 2521 上にある ウエハ3モイジエクターハンド2512に保持させる 場合のアクチュエータであるイジエクタを認動感 2519 を駆動するための Z 輪駆動部 4512 を有して いる。これらの運動部は散送系コントロールユニツ ト 4601 からの指令によってウエハイジェクタ インターフエイス 依 4 6 0 8 が 接 令 値 に 対 応 し た 各種の医験量のコントロールを行なっている。

オリフラ検知インターフェイス部 4614 は、オリフラ検知 X ステージ 2527 のアクチュエータであるオリフラ検知 X 枢動部 2526 を駆動する X 軸駆動部 4818 と、オリフラ検知 Y ステージ 2529

オリフラ検知シーケンスで位置決めされたウエ ハるは、ウエハトラバーサ1308によってウエハ ステーグ1899に推送される。第25回も参照して、 4621 はロードハンド 2530 によってオリフラ検知 チャック 2621 上にあるウエハ3を保持するためや、 アンロードハンド 2 5 8 1 上に保持しているウェハ モオリフラ検知チャツク 2521 上に吸着させる ためにロードハンド 2530 及びアンロードハンド 2531 をオリフラ検知チャック 2521 上で移動させ るためのアクチュエータのトラバーサで。窓当部 2534 を駆動する Z。 雑取動感、4622 はウエハ テヤツク1807上にあるウエハ3モロードハンド 2530もしくはアンロードハンド 2531 上に保持 するためにウエハチャック1807上で移動させる ためのアクチユエターであるトラバーサでw配数部 2535 を収動する 2。 軸収動部、更に 4620 はウェ ハチヤツク1807上収は、オリフラ検知チャック 2521上にあるウエハ3をロードハンド2830世は アンロードハンド2581に保持し、ウエハチャッ ク1807 或はオリフラ検知チャック 2521 上に

雑蔵するためのアクチユエータであるトラパーサ X 概数部 2538 を駆動する X 輪駆動部である。 これ ら駆動部はウエハトラパーサインターフエイス部 4619で推進系コントロールユニツト4601からの 指令データを技受し、各輪の駆動量コントロール を行う機能を養えている。

ウェハ3を搬送する際に、ウエハ3を保持する ためにエアーによる真空吸着が行なわれている。 ウエハ観送茶においては、イジエクターハンド 2512、オリフラ検知チャツク 2521、ロードハンド 2530、アンロードハンド 2531 更にウエハチヤツク 1807で用いられている。これらはウエハチヤツク 経事祭4624によってウエハ2の受益しの際などに 実空吸着のON/OPPの制御が行われる。又、各々 のウェハ保持部はウェハ3を保持しているか否かの 吸着検知機能を備えている。これらはすべて吸着 検知部4625によって、検知される。従ってウエハ チャックインターフエイス 都 4628 は、ウエハ 推送のシーケンスに併った撤送系コントロール ユニット4601からの指令によってウエハチャツ

設けられている。従って、マスクカセツトローダ インターフェイス郎 4626 は、Y 輪駆動館 4627 及びωγ軸駆動部4628に対し、推送系コントロー ルユニツト 4601 からの指令による駆動量コント ロールを行い、それに伴うマスクカセツト本体 2801のロツク信号及びロツク解除信号を出力する 機能を有している。

次にマスクローダにおいては、第26回も参照 して、マスクチャンパ3103内にあるカセツト本体 2801に設置されているマスク2をマスクステージ 1901に設備するために、マスクハンド2602に よってカセツト本体 2801 内のマスク2 を把持し トラパースユニツト2001を移動させる。この トラバースユニツト2001 を移動させるための アクチユエーダであるトラパース様モータ 2605 を 収動するためにX輪収動部 4681 と、トラバース ユニツト2001を所定の位置に移動させた後、アー ムユニット2603 も 180* 回転させるためのアク チュエーターのアーム回転用モータ 2707 を駆動 するω z 格脳動部 4632 と、マスクハンド 2602 か を検知することで X 軸脳 動部 4631 の 駆動量の

ク創資部4824に制御信号を送ったり、吸着検知 前4628からの検知信号をうけて報送系コント ロールユニット 4601 ヘデータ 転送する 機能を 値えている。

次に第28回も参照して、マスク推送系の電気 ブロック因の世界をする。マスク養差系において は、マスクカセツト1310をマスクチャンパ3108 内のカセット台 2803 に投催し、チーブル 2806 と カセツト本体2801を連結させて新定の基準位置 まで夢動させるためのカセツトエレベータモータ 2812を観動させるためのY 触収数部4528と、 所定の基準位置に参助したカセツト本件 2801 に おいて所望のマスク2をマスクハンド2802で輸出 するためにカセツト本体 2801 を図転させるため のアクチュエータのインデクサ 2810 を収算する ためのωγ軸収動部 4 6 2 7 と、マスクチャンパー 3108内に設置したマスクカセツト1810をカセツ ト本体 2801 とカセツトカバ 2802 とも分離し、 カセツト本体 2801 をテーブル 2806 とのロツク を行なうためのカセツトロツク制御罪 4629 が

マスクカセツト本体 2801 内のマスク2を把袖する 券と、マスクステージ1901にマスク2を設置する 時にマスクハンド 2602 も上下動させるための アクチュエータであるハンド上下用モータ20の 駆動を行うω×輪駆動都 4 633 の各軸駆動部を育し ている。又、これらの各軸の駆動量はマスクロー ダインターフェイス部 4680 でコントロールされ る。マスクローダインターフエイス部 4630 は 能送系コントロールユニツト 4601 から指令され るマスクローダの各輪の移動命令を駆動量として コントロールをする機能をもつ。

マスク2をマスクステージ1901に設置する場合 や、カセツト本体2801内に設置する場合に、常に 一定の突当力をもってマスク2を設置するために マスクハンド2602内に交当センサ2705(第27 図参照)は用いられている。この夾当センサ 2705 は、マスクステージ1901 哀はカセツト本件2801 内のマスクスに対してマスクハンド2602を把持す る際に、マスケハンド2602とマスクスとの失当力 制御を行うため、突息センサ制御郎 4636 では 突出センサ 2708 からのセンサ信号をモニタリン グレ、突出力を電気信号としてマスタハンドイン ターフェイス部 4638 に出力している。 従って マスタハンドインターフェイス部 4636 は、突当 センサ制御部 4636 からの突出力信号を推選系 コントロールユニット 4601 にデータとして転送 する機能を有している。

使いて、ウエハロードアンロード、チャンパー3109。 3111 (第31 関金版) の始終気制得についてのプロック 図について説明する。ウエハロードアンドロード。チャンパー3109。 3111 は、ウエハロードチャンパー始終気インターフェイス 部4639 とウエハロードチャンパー始終気インターフェス部4642 に分けられる。前記2つのインターフェーイス部は搬送系コントロールユニット4601 からの 物令に基づいて、 各パルプの駆動と、 圧力計の圧力値を入力し、搬送系コントロールユニット4601 とデータの授受を行う機能を備えている。まずウエハロードチャンパー3109 はパルプ駆動

を行なっている。又、圧力計入力部4644においてはウェハアンロード圧力計 8815によってウェハアンロードチャンパー 3111 内の圧力値を計削し、圧力計入力部4644において絶対圧力に換算し、換算した圧力値に対応した電気信号をウェハアンロードチャンパー始算気部インターフェイス部4642に入力している。

次にマスクチャンパー3103 について説明する。マスクチャンパー3103 もウェハチャンパーと 同様にマスクチャンパー 給排気インターフェイス 都 4648 も有し、 推送 第コントロールユニット 4601 からの指令に基づいて各パルブ駆動の制御と 圧力計の 圧力値 データの 転送を行う状態を有している。マスクチャンパー3103 はパルブ 都 34 図に 朱す、マスクリークパルブ 3405、マスク Nェ 係入 用パルブ 3404 とマスク He 導入用パルブ 3403、マスクメインパルブ 3401 モマスクチャンパー 競排気インターフェイス 郎 4648 とパルブ 配動節 4648 を通して ON / OF P

第4840と圧力計入力包4841を寄しており、パ ルブ福斯としては、第33型に示す、ウェハロード テヤンパーリークパルプ3312、ウエハロードN: 準入用パルプ 8810 とウエハロード Ha 収入用パル プ3308、ウエハロードメインパルプ3304とウエ ハロードパイパスパルプ3301のちゃのON/OFF 解解を行なっている。又、圧力計入力部4641に おいては、ウエハロード圧力計 3314によって ウエハロードチャンパー 8109 内の圧力 収を計算 し、圧力計入力部4641において絶対圧力に換算 し、集算した圧力値に対応した電気信号をウェハ ロードチャンパー始終気インターフェイス部 4639 に入力している。ウエハアンロードチャンパー 3111 においても再接で、第33 図に示すパルブ 戦齢部4643と圧力計入力部4644を有しており、 パルブ駆動としてはウエハアンロードリークバル プ8813、ウエハアンロードNェ群入パルプ3311 と、ウエハアンロードHe 導入パルプ 3309、ウェ ハアンロードメインパルプ 8805 とウェハアンロー ドバイパスパイプ 3302 の各々の ON/OFF 飼育

制御している。又、圧力計入力部4647においては、マスク圧力計3406によって、マスクチャンパー3103内の圧力能を計制し、圧力計入力部4647において絶対圧力に換算し、換算した圧力値に対応した電気部号をマスクチャンパー給許気インターフェイス郎4645に入力している。

次に、ウエハロード、アンロードチャンパー 3109.
311 及びマスクサブチャンパー 3103 のゲート弁 割毎における電気ブロック間の説明をする。ウエハア・分子・ンパーのゲート弁制像ではウエハロードケーロードゲート サインターフェイス部 4648 と、ウエハアンロードゲート サインターフェイス部 4650 を留して、ウエハアンロードゲート からの指令に基づいて、ゲート かいた 一年 別 変動の 創 確 信号を出力する。それにト りウエハロードチャンパー 3109 では、ゲート 弁 別 / アンロードチャンパー 3111 では ゲート 休 / アンロードチャンパー 3111 では ゲート 練 / アンロードチャンパー 3111 では ゲート 弁別 / 同窓動館 4651 によりウエハアンロード

ゲートバルブ 3 1 1 0 の O N / O F P 制御が行われる。マスクサブチャンパーゲート弁 収割についてもマスクサブチャンパーゲート弁インターフェイス部 4 6 5 2 を備え、搬送系コントロールユニット46 0 1 からの指令に基づいてゲート弁別/開駆動の制御信号を出力する。従って、ゲート弁別/開駆動部 4 6 5 8 によりマスクゲートパルブ 3 1 0 2 のO N / O F F 制御がマスクサブチャンパーゲート弁インターフェイス部 4 6 5 2 をとおして行われる。

ウエハロードチャンバー 3109 及びウェハアンロードチャンパー 3111、マスクチャンパー 3103 の評気ポンプは、主辞気油回転ポンプ 3307、主体気 ターポ分子ポンプ 3306 及び租 評気油回転ポンプ 3303 の構成で共通ポンプとして機能し、これらのポンプ制御は環境制御ユニット 3606 で行われる。

第47回はミラー制御ユニット3606のプロック 図である。プロックは大別してミラーチャンパー 始昇気制御部4703、ミラーチャンパー冷却恒温

また、ミラーチャンパー抽水部 4709 にて冷却用の液体体が不固示の温度をンサにより所定の温度に保たれ、ミラー真空チャンパー 1408 へ送られれる。液体体は液体旋路 1404 を洗れることで、ミラー支持部 1402 を介して X 練ミラー 1401 を冷却する。冷却便 温 刻 排都 4708 では、液体体の 温度管理を行い、許容値をはずれた場合には、ミラー部 コントロールユニット 4702 にエラー 選和する。

ミラー姿勢側有部 4710 は、ミラー姿勢調整 装置 1406 を動かすことにより、SOR 光軸にX線 ミラー 1401 を合せ込む動作を行うが、その際に SOR 光軸はSOR 光検出部 4713 で位置検知され、 その SOR 光スポット位置が所定の基準位置になる 様に、ミラー姿勢調整装置 1406 に組込まれた ミラー姿勢駆動アクチュエータ 4712 をミラー 姿勢駆動部 4711 により駆動する。この後は、ミラー姿勢制御館 4710 において、約記 SOR 光が 約近の基単位置を保つ様にX線ミラー 1401 の 姿勢サーポがかけられる。 制御部 4708、ミラー姿勢 制御部 4710より 能成 されている。4702 は上記各制物部をシーケンス 制御するミラー部コントロールユニットで、上位 のメインユニット 3602 (第 36 図参照) とは遺産 1/74701 と遺産路 3608 [を介してデータの授受 を行う。以下、ミラー制御ユニット 3606 を第 14 図も参照して詳細に監明する。

ミラーチャンパー独体気制物の4703 はミラー 真空チャンパー1408 内の超高真空状態を計削するミラーチャンパー圧力計4705 からの真空テ がミラーチャンパー圧力計入力部4704 でインター フェイスされてとりこまれる。また、、真空チャンパー1408 を超高真空状態に排気するための思い 真空ポンプ 4707 が、、真空チャンパー1408 に 体気ポート1411 を介して接続されている。ミラーテャンパーポンプ駆動部4708 へのNーOFF 信号 サンパーポンプ駆動部4708 に、ミラーチャンパーポンプ取動部4708 は、X 株ミラー1401 の 体知個異調節部4708 は、X 株ミラー1401 の X 雑風射による発熱を冷却し、一定温度につっ

ミラー要勢制器部 4710 では、この他にSOR 光 を落光、過光するためのシャッター 1409 を駆動 するためのシャッター駆動アクチュエータ 1410 のアパーチャ駆動部 4714 を介して動作させる。 このシャッター駆動のタイミングは、ウェハ3の 電光のシーケンス、例えば、露光シミットの合間、 あるいはウエハ交換時、マスク交換時等に関却 する必要があるため、辺信1/F4701 を介して メインユニット 3602 から駆動信号をもらう。

第48回は現境制御ユニット8605のプロック回である。本ユニットは、①ミラーボート3105及びメインチャンバー3101の始終気制御系、②He 雰囲気を管理するガスコントロール系、及び③ウエハチャック1899部及びチャンバー内各部を最度管理する温質制御系より成っている。4802は環境制御ユニット3605のコントロールユニットで、設述①~③の各制御系をシーケンスプログラムに従って動作させる。また、コントロールユニット4802の通信1/P4801は上位のメインユニット3602と通信第3608を介して接続されており、

データの授受を行う。次に、各制物館の構成及び 動作について裁判する。

ミラーボート3105及びメインチャンパー3101 の結算気候御部は環境側御コントロールユニツト 4802からミラーポート及びメインチャンパー無鉄 気インターフエイス部 4808 を乗してパルブ巡路 都 4804、真空ポンプ職動都 4808 への出力、圧力 針入力部4805からの入力を行う。パルプ放動板 4804 は、第85 題に示されるメインチャンパー 3101の始排気を行うメインチャンパーメインパル プ3502、メインチャンパーパイパスパルプ3501、 メインチャンパー3101の開放時に飼・請する メインチャンパー Nェ 導入パルプ 3505、メイン チャンパーリークパルプ 3505 と接続されてい る。ミラーボート3105の始鉄気については、Be 窓 3 5 1 2 の質例間の圧力を進着させる第 1 B e パイ パスパルプ3513、第2Beパイパスパルプ3514、 第1ミラーポートゲートパルプ3516、第2ミラー ポートゲートパルプ 8517 及びミラーボートパイ パスパルプ8618と禁っており、それぞれの間・網

パルプで、パルブコントローラ 3511 と乗って いて、このパルプコントローラ 3511 からパルブ 開度を設定することができる。このパルブ開度の 設定は、Heコントロールインターフェイス部4807 から外部設定される。また、パルブコントローラ 3511 は、圧力計入力部 4805 からメインチャン パー3101内の圧力値が入力され、パルブコント ローラ 3511 内で、メインチャンパー 3101 内の 圧力を一定にする様パルプ制度をコントロール するサーポ系が構成されている。4808はガスコン トロール用のメインチャンパー鉾気を行うガス コントロール抽回転ポンプ 3509 の ON -- OFF を 行うポンプ収動部である。4809はパルブ収勤部 で、メインチャンパーHe 単入用パルプ 8504 及び ガスコントロールメインパルプ 3 5 0 8 の 開・ 間を 行う。ポンプ駆動部4808、パルプ駆動部4809は いずれもHeコントロールインターフェイス部4807 を介してコントロールユニツト 4802 から創御 sha.

次に、集調解御系は、本体の各部分を所定量度

モガう.

次に、Heガスコントロール制御系は、メインチャンパー3101内を圧力一定・純度一定で Heガスコントロールする。これは、不能物ガスの発生に対して、メインチャンパー3101内の排気液量を可変することで変現している。第35回の3507は排気機量をコントロールするコントロール

第49 図は本装置の基本的な機能を建成する為の 制御フローを示したものである。本装置は電源が 投入されると、ステップ 4901 において各ユニッ ト 3601, 3602, 3603, 3604, 3608, 3606 (第 36 図参照) 毎に CPU 及び RAM. ROM 等の チェックがなされ、その後に各ユニット間の通准路が建立される。次に、ステップ 4902 の長期休止状態からの立上げ処理によって、始体気系及びメカ系の初期化を実行し、メインユニット 3602 のパネルスイツチ 3802 もしくはコンソールユニット 3601 のターミナル 3701 からの操作指令をおって、オペレータによって操作権令が与えられると、ステップ 4904, 4908, 4912, 4916, 4919, 4922 及び 4925によって、操作指令がどの機能処理に対する指令であるかを判定し、対応する機能処理に対する指令であるかを判定し、対応する機能処理が残在実行可能か否かの判定を各々ステップ 4905, 4909, 4913, 4917, 4920, 4923 及び 4926 によって行い、実行可能状態であれば処型の実行に移る。

以下に本装置の基本的な操作指令とその処理について述べる。

長期休止指令(ステップ 4914)は本数置を長期間休止させた時、装置内に垓や置気が入るのを防ぐ為に、メインチャンパー 3101 や各サプチャンパー 3103, 3109, 3111 にN。を充填したり、Be 変

状態となり、シーケンスはステップ 4908 の 値作 役令持ち状態に戻る。

ウエハキヤリア設置指令(ステツブ 4912)は、
即記ウエハキヤリア取出し指令の逆の処理を行わ
せる為のものであり、取出し状態にある供給、選収
キヤリア 2501、2502 を本装置の境付処理可能な
設度状態にする機能処理を実行する。ウエハキヤリア設置指令であることがステツブ 4912 で 平下が取出し状態であり、ウエハキヤリア設置処理
のステップ 4914 とウエハ回収 キャリア設置処理
のステップ 4915 を実行し、供給側、選収側のウエハキャリア 2501、2502 は続付処理が実行できる設置状態となり、シーケンスはステップ
4903 の操作指令特ちに戻る。

マスクカセツト取出し扱令(スチップ 4916)は、本装置に設置状態にあるマスクカセット 1310 を操作者によって装置から取り外し、交換可能な状態にする為の機能処理を実行させるものであり、ステップ 4916 でマスクカセット取出し指令で

3512 に並圧によるストレスがかかったままにしない様にするなどの機能処理を実行させるものであり、ステップ 4904 で長期休止復令であると判断されると、処理はステップ 4905 に参行し 長期休止処理の実行可能条件のチェックがされ、ステップ 4906 によって長期休止の為の処理が実行され、その後にステップ 4907 でメカ駆動系の電源系をOPF する。

ウェハキヤリア取出し指令(ステップ 4908)は、本装置に設置状態にある供給、回収キヤリア 2601、2602 を操作者によって装置から取り外し、交の取扱な状態にする為の製造処理を実行させるものであり、ステップ 4908 でウェハキヤリア取出しいであると判断されると、処理はステップ 4909 に移行し、要在、ウェハキヤリア 2501、2602 が設置状態にあり、かつウェハキヤリア取出し処理のステップ 4910 とウェハキヤリア取出し処理のステップ 4910 とウェバロ収率ヤリア取出し処理のステップ 4911 が出出のマヤリアは取出しるれ、供給個のウェハキヤリアは取出し

あると判断されると、処理はステップ 4917 に 等行し、現在マスクカセットが設置状態にあり、 かつマスクカセット取出し処理の実行可能条件が 成立していれば、ステップ 4918 のマスクカセット 下取出し処理が実行され、マスクカセット I 310 は 取出し状態となりシーケンスはステップ 4903 へ 戻る。

マスクカセット設置指令(ステップ 4919)は、 前配のマスクカセット取出し指令の逆で、取出し 状態にあるマスクカセット 1310 を本装置の焼付 可能な設置状態にする機能処理を実行する為のも のである。マスクカセット設置指令であることが ステップ 4919 で判断されると、ステップ 4920 に おいてマスクカセット 1310 が取出し状態であり、 マスクカセット 設置処理実行可能条件が成立して いれば、シーケンスはステップ 4921 のマスクカ セット設置処理を実行し、マスクカセット 1310 は 設置状態になる。また、シーケンスはステップ 4903 の操作指令符ちに戻る。

X算強度プロフィール計劃指令 (ステツブ 4922)

は、SORリング4への電子性入、Be 窓 3 5 1 2 の 交換、X 線ミラー 1 4 0 1 の調整…等々によるX 様 独皮プロフィールの変勢に対し、部光エリア全面で 均等な X 線電光量を破保するシヤツタ駆動データ を作成する機能処理を実行する為のものである。 ステップ 4 9 2 2 で X 検 強皮プロフィール計劃を合 であることが利定されると、処理はステップ 4 9 2 3 に移行し、X 線強皮プロフィール計倒の実行可能 条件のチエックがされ、可能条件が成立していれ ば、ステップ 4 9 2 4 によって X 統 被 皮 プロフィ ルの計劃処理が X 線ディテクター 1 6 5 1 (第 1 5 回 参照)を用いて実効され、その後、処理はステップ ブ 4 9 0 3 へ関る。

執付指令(ステツブ 4925)は、ウエハ 3 上のショットとマスク 2 を位置合せした技に、指定された 3 報算光量分の電光をステップアンドリピート方式で行う機能処理を実行する為のものであり、ステップ 4925 で続付指令であることが判定されると、処理はステップ 4926 に 海みここで供給 キャリア 2601、四収キャリア 2602 が設置状態に

5104の判定をYesではけてMCBPV3501を開じる(ステップ5105)。次に、MCMNV3502を開けて、更に辨知を行う(ステップ5105)。 圧力計3510が10⁻¹ Torrになったら、ステップ5107の料定をYesで抜けてMCMNV3502及び第1BeBPV3513を閉じる(ステップ5108及び6109)。そして、第1MPGV3516及び第2MPGV3617を開けて(ステップ5110及び5111)、こうーユニット101と連過させる。次に、MCHeV3504を開けてHeガスの供給を開始する(ステップ5112)。圧力計3510が150Torrになったら、ステップ5113の料定をYesで抜けてGCMNV3508を開け、ガスコンを開始する(ステップ5114)。

メインチャンパー 3101 の 給 体 不 処理が終了すると、 ウェハロード チャンパー 3109 などのサブチャンパーの 給 体 系 処理を行う (ステップ 5003)。 ウェハロード チャンパー 3109 を例にとって説明する。 第 52 間のステップ 6201~5203に示すように、WLL V 3312 を割けて一定時間後に関じることによって、チャンパー内部の圧力を

在るか、マスクカセット 1310 が設置状態に在るか、また JOB データが準備できているか等の続付処理実行可能条件がチエックされた後に、ステップ 4927 で続付処理に必要な JOB データが ゲウンロードされ、ステップ 4928 によって続付の処理が実行される。処理が終了すると、処理はステップ 4903 に移り操作者による指令符ちとなる。

次に、第32~36因及び第50~53 図を用いて、 第49 図の長期体止立上げ4902 のシーケンスを 説明する。最初に、RORPS303、MNTMP3306、 MNRP3307、GCRP8509 の各ポンプを起動 する (スチップ5001)。

次に、メインチャンパー 8101 から始 禁系の 地理を行う (ステップ 5002)。これを第 51 回に 評額に示す。この図において、まず、第 1 Be BP V 3513 を続けて第 2 Be BP V 3514 と閉じる (ス テップ 5101, 5102)。そして、MCBP V 3501 を開けて長期休止時に導入された窒素ガスを体気 する (ステップ 5103)。メインチャンパー 3101 の圧力計 3510 が 0.1 Torrになったら、ステップ

外気と等しくする。ウエハアンロードチャンパー \$111 及びマスクチャンパー3108 についても同様 に、それぞれ W U L V S 313 及び M K L V 8 4 0 6 を 時閉して、チャンパーの内部の圧力を外気と等くす る。ウエハキャリヤ 2 5 0 1。2 5 0 2 やマスクカセッ ト 1 3 0 1 をチャンパー内に設置する時にチャンパー ドアを開けるのが容易になる。

次に、各ステージや製造系などのアクテユエータの初別化を行う(ステップ 5004)。これを第 6 3 限に詳細に示す。この間において、まず、ウエハ供給エレベーター 1 3 0 3 a の初別化 (ステップ 6 3 0 1) を行い、それでれのキャリヤ戦を台 2 5 0 3、2 5 0 8 をキャリナク 英の協な位置に移動させる。次に、イジエクター 1 3 0 4 の 初別化 (ステップ 5 3 0 2) を行い、第 2 6 間に示すようにイジエクター 1 3 0 4 の 各 をやのホーム位置に移動させる。次に、マスクカセットローダーの初別化 (ステップ 5 3 0 3) を行い、テーブル 2 8 0 8 をマスクカセットエレベーター 2 8 0 8 によって一番下のホーム位置に移動させ (質

28日)、インデクサ 2801 を位置決めピン 2901 が所定位置に来るように回転させる(第29回)。 次に、ウエハトラパーサー1806の初期化(ステツ プ 6304) を行い、ロードハンド 2527 及びアン ロードハンド 2 5 2 8 を両者が交差する位置に移動 させ、2つのトラバーサー2駆動館2534、2535 もSOR光振4よりのホーム位置に移動させる。 次に、オリフラ検知ステージ 1305 の初期化(ス テツブ 5808) を行い、8ステージ 2519、Xステー ジ2521、Yスチージ2523をそれぞっれのホーム 位置に移動させる。次に、ウエハステージ1899の 租職X軸及び租勤Y軸の初期化を行い(ステップ 5305)、マスクトラパーサー1311の動作と干渉 しない返産位置に移動させる(ステップ 5307)。 次に、マスクトラバーサー初期化を行い (ステツ プ5308)、トラバースユニツト 2601 をそのスト ロークの中心のホーム位置に移動させ、アーム ユニツト 2608 モマスクカセントローダーの方向 へ美図させる(第27回参照)。次に、ウエハステー リの祖勤 X. Y 以外の軸の初期化 (スチップ 530g)

ンパー内と同じ 160 Torrになったことを確認 したら、ステツブ 5 5 0 4 の 料定を Y e a で抜けて、 第184BPV3515 屯翻け、第28aBPV3614 屯 閉じる (ステップ 5505, 5506)。次に、MCHeV 3504 及び G C M N V 3508 を閉じてガスコンを 停止する (ステップ 5507。 5508)。そして、 MCNs V3505を開けて宣素ガスを導入する(ス テツブ 5509)。メインチャンパー 310] の圧力計 3510及びミラーポート3505の圧力計 3519 が 共に760Torrになったら、スチツブ5610及び 5511の判定をYesで抜けるので、MCN_a Vを 閉じる (ステツブ 5512)。最後に、再び第2BeBPV 35i4 を関け、第1BeBP V 3515 を関じる (ス テップ 5513, 6514)。そして、第2MPG V 3517 を閉じることにより、ミラーユニツト101をミラー ポート3505から分離する(ステツブ5515)。

次に、ウエハロードチャンパー 3109 では、第 56 回に示すように、WLBP V 3301 を開け (ス テップ 5601)、He ガスを終気する。圧力計 3314 が 0.1 Torrになったら、ステップ 5602 の 利定を を行い、レーザー干砂計の飲点出しを行う。最後に、マスクステージ1901の初期化(ステップ8310) 及び各ピックアップステージ24)1の初期化(ステップ8311)を行う。

次に、第32~35 因及び第54~87 固を用いて 第49 図の長期休止4906のシーケンスを説明する。 まず、メインチャンパー3101 とウェハロード チャンパー3109 などのサブチャンパーとを分離 するために各ゲートパルブを開める(ステップ 5401)。即ち、WLG V 3108、WUG V 3110 及 び MKG V 3102 を閉じる。そして、各チャンパー ごとの始辨系の処理を行う(ステップ 5402)。

メインチャンパー 3101 では、第55 図に示すように、まず Be 窓 3512 にかかる差圧を解除するために、第1MPG V 3516 及び MBP V 3518 を閉じ、第2Be BP V 3514 を閉ける(ステップ 5501~5603)。コンダクス質 3615 を通して He ガスがメインチャンパー 3101 からミラーボート 3105へ流れ込むので、ミラーボート圧力計 3519 によってミラーボート 3505 内の圧力がメインチャ

Yesで抜け、WLBP V 3301 を閉じて WLMN V 3304 を開ける (ステップ 5603, 5604)。そして、圧力計が10⁻¹Torrになったら、ステップ 5605 の利定を Yesで抜け、WLMN V 3304 を閉じる (ステップ 5606)。次に、WLN x V 3310 を開けて重素がスを導入する (ステップ 5607)。テヤンバー内が760 Torrになったら、スチップ 5608 の特定を Yes で抜け、WLN。 V 3310 を閉じて重素がスの導入を装了する (ステップ 8609)。ウエハアンロードテヤンバー 3111 も 給降系の処理は、関機なので説明は省略する。

次に、マスクチャンパーでは、第 57 国に示すように、MKBPV 3 4 0 1 を開けて、圧力計 3 4 0 6 が 0.1 Tort になるまで He ガスを嫁気して MKBPV 3 4 0 1 を閉じる (ステップ 5 7 0 1 ~ 5 7 0 3)。 更に、MKMN V 3 4 0 2 を開けて、10 Torr まで辞気して MKMN V 3 4 0 2 を閉じる (ステップ 5 7 0 4 ~ 5 7 0 6)。 最後に、MKN a V 3 4 0 4 を開けて、圧力計が 7 5 0 Torr になるまで重素ガスを導入して MKN a V を閉じる (ステップ 5 7 0 7 ~ 5 7 0 9)。

こうして名チャンパーごとの独辞系処理(第54 図のステップ 6402)が終了すると、RORP3303、 MNTMP3806、MNRP3807及びGCRP3509 の名ポンプを停止させて(ステップ 5408)、長期 休上のシーケンスを終了する。

次に、第26 間、第33 国及び第68 国を用いて第49 間のウェハ供給キャリヤ取り出し 4910 のシーケンスを設明する。まず、供給エレベーター認動部 2504 によって供給キャリヤ 2501 モキャリヤ交換位置まで上昇させる (ステップ 6801)。次に、WLG V 8108 を閉じて (ステップ 6802)、ウェハロードチャンパー 8109 モウェハイジェクターチャンパー3107 から分離する。次に WLN。V 3310 を関けて 宣素ガスを導入する (ステップ 6803)。ウェハロードチャンパーの圧力計 3314 が 760 Torrになったら、ステップ 6804 の判定を Yes で抜けて WLNs V を閉じる (ステップ 6806)。最後に、WLL V 3312 を一定時間だけ 内部の圧力を外気と等しくしてチャンパーのドア

ナップ 5903)。ウエハロードチャンパーの圧力計 3314か0.1Torrになるまで辞気したら、ステツ プ 5804の利定を Yesで抜けて WLBP V 3301 を 新じる (ステップ 5905)。次に、WLMN V 3304 を開けてさらに飮気を行う(スチツブ 5906)。 圧力計が10°Torrになったら、ステツブ6907 の料定をYesで抜けてWLMNV3304を閉じる (ステップ 590 &)。次に、WLHe V 330 8 を関け て He ガスを導入する (ステツブ 5909)。圧力計 が150Torrになったら、スチツブ5910の料定 をYesで抜けてWiHeV3808を閉じる(ステツ プ 5911)。最後に、WLG V 8108 を続けてウエハ ロードチャンパーをウエハイジエクターチャンパー 3107に選遍させる (ステツブ 5912)。第49 図 のウエハ図収キヤリヤの数置 4915 のシーケンス も同様なので、質明は省略する。

次に、第28~30 図、第84 図及び第60 図を用いて第49 図に示すマスクカセツト取り出し4918のシーケンスを影明する。始めに、カセツト本体2801のカセツトカバー2802 に対するων方向の

を掲げやすくしてやる。第49 箇のウェハق収キヤ リヤの取り出し4911 のシーケンスも同様なので、 世界は食味する。

次に、第25間、第35回及び第69回を用いて 第 49 因に示すウエハ供給キヤリヤ投籠 4919 の シーケンスを説明する。既に、供給キヤリヤ2601 は供給キヤリヤ重を台2503上に収置されている ものとする。ウエハロードチャンパー 3109の ドアが閉じられてシーケンスがスタートすると、 まず長給ウエハ有無検知部2507によってウエハ が有るか無いかのチェツクを行う。ウエハが無い とステップ 6901 の料定を Noで放けて、供給エレ ペーター収勤部 2604 によって供給キャリヤモ 1ピッチ分下降させる (ステップ 5902)。ウエハ が有るところまで、ステツブ 5901 と 5902 を 誰り返す。これは、キヤリヤの上部にのみウエハ が挿入されているような場合に対処するもので ある。ウエハが存在すると、ステツプ 5901 の 料定をYesで抜けて絵鉄処理に移る。まず、WLBPV 8801 を開けてチャンパー内のガスを許気する(ス

位置を合わせるため、インデクサ 2810 をその 駅点まで回転させる (ステツブ6001)。次に、MKGV 3102を刷じてマスクチャンパー3103をメイン チャンパー3101から分離して(ステツブ6002)、 散禁処理を行う。まず、MKBPV3401を開けて He ガスを排気する (ステツブ 6003)。マスク チャンパーの圧力計 3408 が0.1Torrになるまで 排気したら、スナツブ 6004 の料定を Yes で抜け てMKBPV3401を閉じる(ステップ6005)。 次に、MKNa V3404を開けて宣紫ガスを導入 する (ステップ 6005)。圧力計が 760 Torr に なったら、ステツブ 6007 の料定を Yes で抜けて MKNa V3404を閉じる (スチップ 6008)。次に、 マスクカセツトエレベーター 2805 を延勤して、 カセット本体 2801 モポス 2904 とかん合した 状態からカセツトカバー 2802 と合体する位置 まで下降させる (ステツブ 8009)。ここで、レバー 3007によってカパーロック爪3005及びテーブル ロック爪 3008 を巨動して、カセット本件テープ ル2806から分離すると共にカセツトカバーと 総合させる (ステップ 6010)。そして、マスクカセットエレベーターを駆動してテーブルモー書下のホーム位置まで下降させる (ステップ 6011)。最後に、MKL V 3 4 0 5 を一定時間だけ関けて (ステップ 6012~6014)、マスクチャンバー 3 1 0 3 内部の圧力を外気と等しくしてチャンバーのドアも関けやすくしてやる。

次に、第28~30回、第34回及び第61回を用いて、第49回のマスクカセット設置4921のシーケンスを説明する。既に、カセット台2803は、カパーロックユエット2804によってマスクカセット1310が設置固定され、マスクチャンパー3103内の所定の位置に収納されているものとする。チャンパーのドアが閉じられてシーケンスがスタートすると、まずマスクカセットエレベーター2805を駆動してテーブル2806がカセット本体2801に当たるまで上昇させる(ステップ6101)。次に、レバー3007によってカバーロック爪3005及びテーブルロック爪3006を駆動して、カセット本体をカセットカバー2802から分離すると

を示したフローチャート型である。以下、第15 図 と第57 図を用いなから、この処理を説明する。

まず、ステツブ 6201 で露光時の X 維強度計画 をする為のX線照度計1541と、X線強度プロ フィール計劃用にX、Yに移動可能なウェハステー ジ1898上に記載されたX 粒デイテクター1561 により、計劃時の基本となるX線強度の計劃を X 線デイテクター 1551 モス 線照皮計 1541 と 同じ※方向位置にして行う。以下、本ステップに おいて、X 練販皮計 1541 によって計算された X 線 後度計製数を D xxo 、 X 棟デイテクター 1851 に よって計算されたX線数度計劃値をDeeと称する。 ステツブ 8202 は、X 雛 デイテクター 1551 を ウエハステージ 1899 モ Y 方向に駆動して、X 紋 被反プロフィール計劃の各計劃位置 Pes (第 6 3 図 参照)に移動させる為の処理である。そして、ス チップ 6203 で、その計劃位置における X 線強度 をX菓デイテクター1551で計劃する。なお、第 8 番目の位置で計測された X 線弦皮データを以降 De. で表す。ステップ 6204 では、ステップ 6208

「共にテーブルと結合させる(ステップ 6102)。 次に、マスクカセツトエレベーターを収拾して カセツト本体を上昇させ、ポス2904と嵌合させ る (ステツブ 6103)。 そして、始齢処理を行う。 まず、MKBPV340! を聞けてチャンパー内の ガスを集気する (ステツブ 6104)。 マスクチャン パーの圧力計 3406 が 0、1 Torr になるまで貸気 したら、ステツブ 6105 の料定を Yesで向けて MKBPV3401を閉じる (ステップ 6106)。次に、 MKMNV8402を開けてさらに排気を行う(ス テツブ 5107)。圧力計が 10*Torrになったら、 ステツブ 6108 の料定を Yes で抜けて MKMNV 3402を閉じる (ステップ 6109)。 次に、MKHaV 8408を続けてHeガスを導入する (ステップ 8110)。 圧力計が150Torrになったら、スチップ6111 の判定もYes で抜けて MKHeVS403 を閉じる (ステツブ 6112)。最後に、MKG V3102 を跳け て、マスクチヤンバー3103モメインチャンパー 3101に進退させる (ステップ 6113)。

第62回はX韓強度プロフィール計劃処理の流れ

で計劃したX線強度計劃データ D。。を、ステップ 6201 での X 線強度計算基本データ Das を計削した時点からデータ D。。を計削した時点までの時間的デイレーによる SOR リング 4 からの X 線強度の減衰量分の被正を行う。 その袖正後のデータをDax' とする。このステップ 6202~6204の一連の処理によって、各計制位置 Pa。における X 線強度の減衰分も考慮した計劃値データ Dax'が得られる。

位置のX機独変データ D zi ~ D zi によって実際の 電光エリア全面に対する X 線強度プロワイールを 求める。

次に、ステップ 6207 では、X値限度計 1841での X 値能度が D xs とした時に開光エリア金面で均等な別途定められた基準 X 額爾光量が配射される為のシャック (変数) テーブルを、ステップ 6206 で水められた X 額 後度プロフィールを基に算出する。ステップ 6208 ではステップ 6207 で水められたシャック 図数 データテーブルをシャック 刻 類都 3918 のソーステーブルメモリ 4308 にセットする。以上で X 線 独度 プロフィール計 別の 処理 は 終了する。

京63 図は又雑独皮プロフィール計劃等の名計制位置 Paaの振略を示すものである。図中、1541は又称照皮計。1561はウエハステージ1899上に記憶されて、ソ方向に移動可能な又能デイテクタを示す。また、6301の破壊は第光エリアを表し、Pxxxx は又兼照度計1541による Dxxxx の計画位置、PaaとPaaに又達ディテクター1861に

そしてきらに、D xxx を X 兼風度計 1 6 4 1 の 基準 X 検強度 D xxx に置き換えた時の各計 群位壁の検算 X 検強度 D xx ~ D xxx を求め、 X 兼風度計 1 5 4 1 の D xxx に対する 環光面での X 兼強度プロフィール 6 4 0 2 を得る。

第65回は求められた米線強度プロフィールからシャッタ駆動データを作成するまでの製略を示したものである。図中、6501は電光エリア全面において、別途定められた基準米線電光量になる様に、们述の米線強度プロフィール6402から算出した電光時間曲線である。この曲線6501は米線照度計154」に基準米線強度Draの米線が照射されている時、電光エリアの各点が基準電光量になるまでの無半線間を禁したものである。

シャツタ医数データは、メインシャツタ1501の 関口1530の先エッジ1831の通過から後エッジ 1532の通過までの時間で決定される 第光エリア 全面における各点の原光時間が露光時間血線 6501 と等価となる様にシャッタ(スチールベルト1513) の移動速度曲線を求めた後、板小な一定距離移動 よる Dem と Dem ~ Dem の計劃位置も示したものである。 なお、 Pesse と Pese はシャック制御方向 (Y方向) に対して関位置であればどこの位置でもよい。

第84 因は名計劃位置 Pa。の X 線験度計製値 D. から又美強度プロフィールを求めるまでの 仮略を説明する為のものである。各計測位置 Pai ~Pauで、X 値デイテクター1551によって計劃 されたX線強度針測値Dai~DanにX機強収益変 色線 6401 で示す様なX線数度の減衰分を物正し、 X線強度の変化が無ったとして計測値を安したのが Dai' ~ Dan' である。この Dai' ~ Dan' に X旅版度計 1541 での X 級基本強度計劃値 D xsa と 又銀デイテクター 1551 での又称基本強度計劃性 Dam 間の補正をかけ、X 練瓶皮計 1641 による 各針割位置の計説データ値として換算したものが D xxi ~D xxx である。すなわち D xxi ~ D xxx は X 株 原度計 1541 で Dass を計劃した時の各計剤位置 Pai ~ Pan でのX銀版度計 1541 による計劃デー **タとすることができる。**

第68 数は、第49 数で説明した本装置の全体シーケンスのうち、装置に設置された供給キャリヤ2501 内のウェハ3の焼付けシーケンスステップ4928 を示すフローチャートである。第49 図の説明でも述べた様に、 焼付け処理に必要なJOB データはすでに装置本体にダウンロードされ、かつ、供給/図収キャリア 2501, 2502 及びマスクカ

セット 1910 が正常に設置されているものとする。

ステツブ 6801 からステップ 6803 までは、鉄 給キヤリヤ 2501 内の! 社目のウエハ特官の処型 フローであり、以降ステツブ 6815 までは、装置 内に何時に存在する2枚のウェハ(露光払電中の ウエハと難送処理中のウエハ)のそれぞれの処理を 並列で行なっていることを表わす。まず、ステツブ 6801で供給キャリヤ2501の1枚目のウエハるを イジエクターハンド 2812 で使着保持し、オリ フラ検知ステージ 1305 マデ製造し、オリフラ 秋知チャツク1521に受け彼す。この時ウエハミの オリフラの方向は不確定である。次に、ステップ 6802で、オリフラ検知チャツク 1621にチャッキ ングされたウエハるの値心(ス、Y方向ズレ)取り と、オリフラ方向を一定方向にする処理を行う。 オリフラの方向が定まり、設計位置からのズレも 許容範囲となったウェハ3を、ステップ 6803 に おいて、ロードハンド2530に収着し、装置本件 内のウエハチャック 1807 に受け終す。

1903にマスク2が未装着の場合、ステップ 6807 に進み、このステップ 6807 では、マスク回収の 必要性、つまりマスクチャツク1903にマスク2が 装着されている場合は、ステップ 5808に、そう でない場合は底後ステップ 6809 のマスク設置に 分岐する。ステツブ 6808 ではマスクチャック 1903 にチャツキングされているマスク2をマスクハンド 2502で保持し、カセツト本体 2501 内の所定の カセツトステージ3001に戻す。マスクチャック 1903上にマスク2が収着されていない状態で、 ステップ 6809 において、今度は逆に、カセット 本体2801内の所領のマスク2をマスクハンド2で42 で策送し、マスクチャツク1903に装着する。こ の時の所望マスク情報は、この能付けシーケンス 閉始前にダクンロードされけているJOBデータに ある。ステップ 6810 ではマスクチャック 1908 に 装着しなおしたマスク2と装置本体とのアライメン トモとる。

以上ウエハチヤツク1807上のウエハ3, マスク チヤツク1903上のマスク2がそれぞれ装置の基準 ウェハチヤック 1807 にチャッキング されたウェハ3 は、この後、露光処理に入っていくわけであるが、オリフラ検知チャック 2621 及びロードハンド 2630 がフリーになったので次のウェハ3の機器も関時に進められる状態にある。よって、ステップ 6804 は、この並列処理の実行開始を示すものである。まず先に、ウェハチャック 1807 上にあるウェハ3 の第元処理をステップ 6805 からステップ 6811 に沿って述べ、その後にウェハの回収、次ウェハの供給処理をステップ 6812 からステップ 6802 に沿って述べる。

ウエハチヤック 1807 にチャッキングされたウエハ3 は、まず、スチップ 6805 で、ブリアライメントシステム 1307 により 仮図本体 とアライメントをとる。 次に、スチップ 6806 で、 マスクチャック 1903 に保持されたている マスク 2 が、今寛光しようとしているウエハ用であるか 否かを料断し、所望マスク 2 であれば、すぐにウエハのステップ & リピート 第光処理に行き、逆に、所望のマスク 2 でない場合、あるいはマスクチャック

とアライメントがとれた状態で、ステップ 6811 のステップ 8811 ではウェハ 3上の各群光ショット (ウェハ上パターン 8201) とマスク上パターン 8202 とのアライメントをとり、つづいて 寛光すると言う一連の処理を領域し行う。全ショットあるいは所定数のショットの智光が死了すると、以下に説明するウェハの団収・供給処理との関期をとって次のステップに進む。

ステップ 6812 からステップ 6802 のウェハ 図収/供給処理について述べる。

まず、ステツブ 6812 ではアンロードハンド 2531 で搬送してきたウエハ3 があるか否か、つまり、今 第光処理に入ったウエハが1 枚目なのか 2 枚目以降のウエハ、つまり 第光質のウエハがアンロードハンド 2531 により 機送されてきたならば、ステツブ 6813 において、 第 光質 ウエハをオリフラ 検知ステージを仲介し、イジエクターハンド 2612 により 図収 キャリヤ 2502 に納める。ステップ 6814 で、次に産光すべ

きウェハ供給キャリヤ内にあるか否か判断し、あれば、先に設明したと同じウェハ供給(ステップ 6801)。オリフラ検知(ステップ 6802)を行い、現在部光処理中のウェハの処理が終了すれば、直ちに質光処理に移れる操準値し、前のウェハの電光処理終了を持つ。

ステップ 6 8 1 7 は、並列で処理している。 耳光 処理とウエハ回収/供給の関羽を乗している。 耳光 質ウエハ (ウエハチャック 1 8 0 7 上ウエハ (オンロードハンド 2 5 3 1 で、、次露光ウエハ (オンコードハンド 2 5 3 1 で、次 正ハ は ウエハ は ウェハ は ウェル 供給 で、 ステップ 6 8 1 4 で、 たの ウェハ 供給 で、 ステップ 6 8 1 4 で、 外 会 れ で いる な らば、 ステップ 6 8 1 4 で の ま り、 のまり、 今 質 光 を 完了 して オリフラ 検 知 チャク ク 8 カル サック 6 8 1 4 で 代 場 かった 場 ウェリ、 今 質 光 を 完了 して オリフラ 検 知 チャク

よってイジェクターハンド 2616 を元の位置に 引き戻す (ステップ 6906)。

ここで、供給ウエハ有無検知節 2 5 0 7 によって次に供給されるウエハ 5 が有るかどうかの判定を行う (ステップ 6 9 0 7)。もし、ウエハ 3 が無かった場合はこの利定を N a で抜けて、ステップ 6 9 0 3 と同様にして 1 ピッチ 分だけ供給 キャリヤを下降させる (ステップ 6 9 0 8)。そして、撤送系 ロールユニット 4 6 0 1 によって管理される 供給ウエハのカウント 数が所定値になったかどうかで、ウェハ供給の終了かどうかの利定を行う (ステップ 6 9 0 9)。終了でなければ、この利定を N o で抜けて再びステップ 6 9 0 7 を実行する。

スチップ 6907 で次供給ウェハが有ると、この料定を Yes で抜けてイジェクター 1304 モステップ 6901 と逆に数回させて(ステップ 6910)、イジェクターハンド 2515 モオリフラ独知ステージ 1305 の方向に向ける。次に、イジエクターム x 収動都 2514 によって、ウェハ 3 を吸着したイジェクターハンド 2512 モ水平から垂直に回転

2521上にあるウエハが最終ウエハと利断された 場合には、次のスチップ 6813 に行き、そのウエ ハ西収キヤリヤに納め、このシーケンスを終了 する。

次に、第25型及び第69回を用いて、第68回に 示したウェハ供給 6801 のシーケンスを説明する。

まず、イジエクター u v 駆動 ff 2 51 5 によってイジエクター 1304 を 故 回 さ せてイジエクターハンド 2 51 2 を供給 キャリヤ 2 50 1 に対向させる(ステップ 5 9 0 1)。次に、イジエクターハンド 2 51 5 が供給 キャリヤ 2 5 0 1 内のウエハ3 の下に来るように、イジエクター X ステージ 2 51 7 を移動させる(ステップ 6 9 0 2)。次に、供給 エレベーター駆動 f 2 5 0 4 によって供給 キャリヤ 2 5 0 1 をキャリヤの 1 ピッチ分下降 f せ (ステップ 6 9 0 3)、イジエクターハンド 2 5 1 2 の 東空 収 着 を開始する(ステップ 6 9 0 4)。ウエハ 3 がハンド 2 5 1 5 に吸着 されると、ステップ 6 9 0 5 の料定を Y e s で はけるので、イジエクター X ステージ 2 6 1 7 に

させる (スチツブ6911)。そして、ウエハ喜藍が オリフラ被知チャック 2521 と対面する位置まで イジエクタースステージ2517を移動させる(ス テツブ 6912)。次に、イジエクターをステージ 2520を移動させてウエハの裏面をオリフラ検知 チャックの表面に接触させ(ステップ 6913)、 オリフラ技知チャック 2521 の真空吸着を開始 する (スチツブ 6914)。ウエハ3がオリフラ校知 チャック2521にも収着されると、ステツブ6915 の料定をYesで抜けるので、イジエクターハンド 2515の方の数量を終了させる (スチツブ 6916)。 次に、イジエクター2ステージ2520を移動させ て、イジエクターハンド 2515 とウエハ裏面との クリアランスを確保する (ステツブ 6917)。最後 に、イジエクタースステージ2517をホーム位置 に移動させて、イジエクターハンド2515をオリ フラ椎知ステージ 1805 から遠ざける (ステップ 6918).

第70 恵は第68 図で説明した本装置の焼付処理 のうちオリフラ検知スチップ 5802 のシーケンス を示すフローチャートである。

オリフラ検知の開始状態では、第25 図に示すオリフラ検知チャック 2521 にウエハ3 が吸着され、オリフラは任意の方段を両き、ウエハ3 の中心とオリフラ検知 8 ステージ 2523 の中心(以下、本シーケンスの説明分中ではステージ中心と記す)との間には、第68 図のウエハ供給 6801 シーケンス実行時の誤差によって生ずる偏心が存在している。また、オリフラ検知 X ステージ 2527 及びオリフラ検知 Y ステージ 2529 は、計画を行う位置にある。

まず、第70回のステップ 7001 において、第46回のオリフラ 検知インターフェース 84614を介して 8 検収動部 4617を駆動し、オリフラ検知のステージ 2523 を回転させ、等途回転中に等回転間隔でウェハ1回転分のウェハエッツ位置の計割を行う。1 ポイントの計劃方法は、ステージ中心と同じ高さに設けられたラインセンサ 2525 にうインセンサ 飛 投 光系 2524 で一定時間光を取射し、照射時間中にラインセンサ 2625 に書意された

オリフラの向いている方向の関係により、1 ケあるいは 2 ケであり、1 ケの場合はその部分がオリフラに相当するが、2 ケある場合にはどちらがオリフラか料断する必要がある。ステップ 7003 では、種小値の個数によってオリフラ料料の必要性を判断し、必要なければ処理をスチップ 7006 に参している。

$$\Delta \Theta_1 = \theta_{11} - \theta_{11}$$

$$\Delta \Theta_2 = \theta_{22} - \theta_{21}$$

電音をオリフラ検知センサ信号処理部 4 8 1 8 に 通し、ウエハエツリ位置を出力として得るもので ある。この出力及びラインセンサ 2 5 2 6 の ステー リ中心からの取り付け位置から、ステー リ中心 からウエハエツリまでの距離がわかる。ウエハ 1 回転分の計画終了後、オリフラ被知 8 ステーリ 2 5 2 3 が停止するまでに回転した角度をオーバー ランの回転量として記憶し、補正駆動時にフィー ドバックする。

オリフラ検知 8 ステージ 2 5 2 3 の回転 角 8 に 対するステージ中心からウエハエツジまでの距離 8 モグラフにしたものが第71 数である。7 1 0 1 は 4 の変化を示す的値であり、傷心がないときは 円弧に相当する部分は直線となる。7 1 0 2 はオリ フラに相当する4 の変化を示す曲値である。

ステップ 700 8 からステップ 700 7 までは、計 制データの計算処理を行い、オリフラの位置を 制定する。ステップ 700 2 ではデータ列 4 モス キヤンして低小値を被索し、低小値及びその極小 値をとる 四転角を記憶する。低小値の数は僅心と

として、Δθ, とθ。のうち小さい値を示す方が オリフラに相当すると判断する。

ステップ 7006 では、オリフラに相当する部分の計劃点の組(θ 1、 β 1)から、ステージ中心を原点とした監察系でのウエハエッジ位置監察(χ 1、 χ 1)

$$X_{i} = \ell_{i} \cos \theta_{i}$$

$$Y_{i} = \ell_{i} \sin \theta_{i}$$

を求め、最小二乗法を用いてオリフラが乗っている底錐の式、Y=aX+bを求める。但し、この計算に用いる計劃点は確実にオリフラ上の点でなければならず、ウエハ径、オリフラの長さ、個心の最大可能性から決定できる。

第72図はステーツ中心膨緩系でウェハを示したものである。同図で、8 はウェハ、7201 はオリフラの乗っている底線、7202 はウェハ中心、7208 は原点であるところのステージ中心である。ステップ7007では、ステップ7006 で求めた底線の式 Y = a X + b より、ステージ中心7203 から底線7201 に下ろした最終が X 粒方向となす角度、即ちオリ

プラ方向 8 er と、無線の長さ、即ちスチーソ中心 7208 からオリフラまでの距離 8 er とも以下の 式から求める。

$$\theta_{0,F} = \tan^{-1}(-1/a)$$

$$\theta_{0,F} = \sqrt{X_{0}^{-1} + Y_{0}^{-1}}$$

$$= \frac{|b|}{a+1}$$

ここで (X_c , Y_c) は前記無線の足の痕象である。 但 U、ここでは θ_{op} は tan で求めているので、-90 く θ_{op} < 90 となっている。従って、(X_c , Y_c) から 0 $^{\circ}$ \le θ_{op} < 860 $^{\circ}$ になるように補正する必要がある。

ステップ 7008 からステップ 7010 まででは、ウエハをロードハンド 2530 に受けます位置まで計算値に基づいて特正収散を行う。ステップ 7008 では、ステップ 7007 で求めたオリフラ方向 8 o 。 に計器時のオーバーランの回転量を加味してオリフラが指定方向を向くように補正収散量を算出し、オリフラ検知インターフェース係 4614 を介して

まず、ウエハトラバーサー1306のロードハン ド 2 5 3 0 がオリフラ検知チャック 2 5 2 1 上の供給 ウエハの裏面側に入れるように、オリフラ検知Y ステージ 2 5 2 9 を上方に移動させてウエハを進設 させる (ステツブ 7301)。次に、トラパーサス区 動都 2 5 3 8 によって、ストロークの中央のホーム 位置にいるロードメステージ 2536 及びアンロー ドスステージ2637モロードハンド2630がオリ フラ検知ステージ 1305 倒へ、アンロードハンド 2531 がウエハステージへ何へ来るように移動させ る (ステップ 7802)。次に、ロード20ステージ 2532を移動させて、ロードハンド2530がオリ フラ検知チャツク2521上の供給ウエハ裏面側に 未るように動かす (ステツブ 7303)。そして、 オリフラ検知 Y ステージ 2529 を下降させて元の 位置に戻す (スチツブ 7304)。次に、ロードで。 ステージ 2582 を参助させて、ウエハ裏面にロー ドハンド 2530 を装斂させ (スチツブ 7305)、ロー ドハンド 2530 の真空吸着を開始する (ステップ 7306)。供給ウエハ3がロードハンド2830に

θ輪駆動部4617を駆動し、オリフラ検知8ステー ジ2523を駆動量が少ない方向に関転させる。こ のとを、パツクラツシユを除くため、亜井的には 一方向からの突き崩てとする。ステップ 700gで は、ステツブ 7007 で求めたステージ中心から オリフラまでの距離!。」を用いて、オリフラの 高さが米方向突を当て時の高さになるように、オリ フラ検知インターフエース郎 4614 4 介して Y 社 福聯都4616を駆動し、オリフラ検知Yステージ 2529 も移動させる。ステツブ7010では、ライン センサ 2528 及びラインセンサ用投光系 2524 を 用い、オリフラ検知センサ信号処理的4618を 暑してウエハエッジ位置を検出しながら、オリ フラ検知インターフェース部4614を介してX値 駆動郎4616を駆動し、オリフラ検知メスチージ 2527を移動させ、一方向突き当てでウエハを設計 位征に参助させる。

次に、第26 図及び第73 図を用いて第68 図に 承したロード/アンロード 6803 のシーケンスを 説明する。

吸着されると、ステップ 7307 の利定を Yes で 抜けるので、オリフラ 検知チャック 2521 の方の 吸着を終了させる (ステップ 7308)。そして、 ロード 20 ステージ 2632 を参動させて、供給ウェ ハを吸着したロードハンド 2630 を元の位置 (ロード 20 ステージのホーム位置) に更す (ステップ 7309)。

一方、アンロードハンド 2 5 3 1 はアンロード 2 w ステージ 2 5 3 3 の 参 動によって、ウエハチャック 1 8 0 7 上の回収(露光済み)ウエハの裏面割となる位置に来るように動かされる(ステップ 7 3 1 0)。 そして、ウエハステージ 1 8 9 9 を 露光時の位置からウエハ受滅し位置へ移動(下降)させる(ステップ 7 3 1 1 1)。次に、アンロード 2 w ステージ 2 5 3 3 を移動させて、回収ウエハ裏面にアンロードハンド 2 5 3 1 を接触させ(ステップ 7 3 1 2)、アテップ 7 3 1 3)。回収ウエハがアンロードハンド 2 5 3 1 に 収着されると、ステップ 7 3 1 4 の 利定を Yes で は けるので、ウェハチャック 1 8 0 7 の方の収益を

終了させる(ステップ 7316)。そして、アンロード Zw ステージ 2633 も移動させて、歴収ウエハを 設着したアンロードハンド 2633 を元の位置(ア ンロード Zw ステージのホーム位置)に更す(ステ ップ 7316)。

次に、トラパーサス報動部 2538によって、ロード ステージ 2636 及び アンロード スステージ 2637 をロードハンド 2530 がウェハステージ 領へ、アンロードハンド 2631 がオリフラ被知ステージ 領へ来るように移動させる (ステップ 7317)。 次に、ロード 26 30 に吸着 保持された供給ウェハモ・バハンド 2630 に吸着 保持された供給ウェハオ・マック 1807 の裏空 吸着 そのエハチャック 1807 に吸着されたよいカテップ 7318)。 供給ウェハがウェハチャック 1807 に吸着されると、ステップ 7320 の料定を Yes で抜けるので、ロードハンド 2630 の方の吸着を終了させる (ステップ 7321)。 そして、ロード 20 ステージ 2632 を移動させて、ロード 20 ステージ 2630 と供給ウェハ裏面とのクリアランス

ツブ 7 3 3 1)。次に、トラバーサ X 数数 第 2 6 3 8 に よって、ロードハンド 2 6 3 0 及び アンロードハン ド 2 6 3 1 がストロークの中央のホーム位置に来る ようにロード X ステージ 2 5 3 6 及び アンロード X ステージ 2 5 3 7 を移動させる(ステップ 7 3 3 2)。 最後に、オリフラ 検知 Y ステージを元の位置に 質す(ステップ 7 3 3 3)。

なお、供給ウエハが無い場合には、ステツブ 7301、7303~7309 及び 7318~7324 は実行 されない。同様に図収ウエハか無い場合には、ステツブ 7310~7316、7326~7331 及び 7333 は実行されない。

第74 図は、第66 図で説明した本装置の銀付処理のうち、ウエハブリアライメントステップ 680 5 のシーケンスを示すフローチャートである。このフローチャートは第2 レイヤー以降のウエハ、つまりウエハ3 上にすでにアライメントマークが協調されている状態のウエハ3 のブリアライメントを示している。

なお、ウエハブリアライメントを開始する状態

を確保する (ステツブ 7322)。

次に、ウエハステージをプリAA位置へ移動(上 **売)させ(ステツブ 7328)、ロードハンド 2530** を元の位置(ロードで0ステージのホーム位置)に 異才 (ステツブ 7824)。一方、アンロードハンド 2531 はアンロード Zw ステージ 2533 の参数に よって、吸着保持した回収ウエハモオリフラ被知 チャック 2521 表面に接触させ (スチップ 7326)、 オリフラ教知チャツク 2521 の真空振着を開始 する (ステツブ 7328)。 囲収ウエハがオリフラ 放知チャツク 2521 に敬着されると、ステップ 7827の料定も Yes で抜けるので、アンロード ハンド 2 6 3 1 の方の収着を終了させる (ステップ 7328)。そして、アンロードZwステージ2538 を移動させて、アンロードハンド 2531 と回収 ウエハ裏面とのクリアランスを確保する (ステツ プで329)。次に、オリフラ被知 Y ステージ 2529 を上方に移動させて囲収ウエハを迅速させ(ステ ツブ 7330)、アンロードハンドを元の位置に(ア ンロードでマステージのホーム位置)に関す(ステ

では、前級シーケンスのオリフラ独知調差及びウエハロード誤差により、ウエハ3は、第75回に示す様に、ウエハチヤンク1807へのチャッキング時の設計位置7501にはならず、X,Y及び回転方向にズレが生じた実際の位置7502になっている。また、ウエハ3の厚みも、環想ウエハの様な均一厚さでなく、厚みムラ、特にくさび成分を有している。

まず、スチップ 7 4 0 1 で 第 1 マーク を計解する 為に、第 1 7 図 X 租 動 ステー ジ 1 7 1 0 及び Y 組 動 ステージ 1 7 0 5 を 駆動 して、プリ光学系の対例 レンズ 2 1 0 6 (第 2 1 図 参照) と第 1 マークの設計 位置 7 5 0 3 とが対向する様にする。次に、ステップ 7 4 0 2 において、2 チルト駆動用インチワーム 18 13 (第 1 8 図 参照)によって 2 チルトステージ 1 8 0 6 を移動する。この際、2 チルト 感動用インチワーム 18 1 3 の駆動は、2 チルト 制御用変位センサ 1 8 2 0 の出力に基づいて制御され、3 チルトステージ 1 8 0 6 は予め設定されている基準ギヤップ 仮 2 ma に対応する値だけ移動する。これにより、第 2 6 図に示した プリ A F 茶 2 1 1 9 ~ 2 1 2 4 で、 2 チ ルトステージ 1805 上のウエハ3 の 2 方向位置(2 方向 ギャップ) 七計制することが可能となる。

ステップ 7408 において、第21 気の PSD 2124 の出力を算39型のプリ AA・AF 製御部3907で 処理し、ギャツブ彼2」を計劃する。ステップ7404 では計劃した実際のギヤップ値で、と設定ギャップ 住Sau とから特正概要量(Δ Z; = Zau - Z;)を 算出し、現在計劃しているウエハ節がる。このギヤツ プになる棟、2 チルト戦動用インチワーム 1813 を 駆動し、ステルトステージ1805を移動させる。 この状態で、プリAA光学系(第21 固参照)のピ ント台せが進載されたことになる。次に、ステップ 7405において、第21回のカメラセンサー2117 の出力をプリ AA・AP 新售館 3910 で処理し、 第1マークの設計位置7503と実施位置7505との ズレムス(, ムソ)を計劃する。以上、ステップ 7481からステツブ7405の処理により、第1マー ク位置での電波ウエハとの厚み差点で、及び設計位 置からのズレ量(AX:、AY:)が求められた。

ておく。もしくは、直ちに接正収動をかける。最後に、ステップ 7415 において 2 チルトステージ 1803 を下げ、チャッキングされている ウェハ 3 をプリ 光学系の 対勢 レンズ 2 1 0 6 から 達ざけ る位置に移動させる。

次に、プリアライメント権正量の計算式を第76 図を用いて説明する。前四のステップ 7406 とステップ 7410 で計劃したそれぞれの \mathbf{X} 、 \mathbf{Y} 方向のズレ量($\mathbf{\Delta}$ \mathbf{X} \mathbf{x} , $\mathbf{\Delta}$ \mathbf{Y} \mathbf{x})($\mathbf{\Delta}$ \mathbf{X} \mathbf{x} , $\mathbf{\Delta}$ \mathbf{Y} \mathbf{x}) より、ウェハ 3 全体の \mathbf{X} 、 \mathbf{Y} 方向ズレを図者の 平均と

次に、ステップ 7 4 0 6 からステップ 7 4 1 0 において、第 2 マークに対して第 1 マークで行なったと同じ処理を実行し、第 2 マーク位置での理想ウエハとの呼み差 Δ Z a (= 2 ms - Z a)、及び設計位置 7 5 0 4 からの実際位置 7 5 0 6 の ズレ量 (Δ X a 。 Δ Y a) を求める。

ステップ 7 4 1 1 に x い x 2 x つ x マーク ズレから ウェ x 3 の 個 x ズレ x 6 x 4 x 2 x 5 x 2 x 5 x 2 x 5 x 6 x 6 x 7 x 7 4 1 2 x 7 4 1 2 x 8 x 8 x 8 x 7 7 4 1 2 x 8 x 8 x 8 x 7 7 4 1 3 x 8 x 8 x 8 x 7 7 4 1 3 x 8 x 8 x 8 x 8 x 8 x 9 x 8 x 9

して、

 $\Delta X_{i} = (b \cdot \Delta X_{i} + a \cdot X_{i}) / L$ $\Delta Y_{i} = (b \cdot \Delta Y_{i} + a \cdot Y_{i}) / L$

求める。ここで、 a はウェハ中心 7607から第1マーク設計位置 7503までの距離(※方向距離)、b はウェハ中心 7507から第2マーク設計位置 7504までの距離(※方向距離)であり、マーク間距離しまれる。また低字 | は同國のフローチャートの補正認動ループのイチレーション図数を示す。また、回転 メレモ 南マーク間の距離とそれぞれの ※方向への メレ量より

△ θ : = (△ Y : - △ Y ;) / L とする。ここで、Y 方向のズレを用いて回転すれを 算出しているのは、この図で示す様に、ウエハ中心 7507 をはさんで左右方向に第1マーク、第2マー クを配置している為であり、もしウエハ中心をは さんで上下方向にマークが配置されていれば X 方 向ズレにより求めることになる。

着字iが付いているこれらのズレ盘は、今回の イテレーションでのズレ量であり、前回までの ループを含めたこのシーケンス全体でのズレ装置 を

AX-AX+AXI

A Y - A Y + A Y :

として更新する。

最後にステップ 7414 でのプリアライメント 補正量は

 $\Delta Z_{PA} = (b \cdot \Delta Z_1 + a \cdot \Delta Z_8) / L$

 $\Delta X_{PA} = \Delta X$

AYPA = AY

 $\Delta \theta_{PR} = \Delta \theta_{I}$

となる。ここで Δ θ p A は θ 被正しきれなかった 量 (ただしトレランス内) であり、盤光時にその ショット位置ごとの X , Y 成分に換算して特正 する。

次に、第17回、第27~29回及び第76回を 用いて、第68回に示したマスク回収6808のシー ケンスを説明する。まずウエハステージ1899を マスク製送系の動作に干渉しない位置(SOR側か 6見て質光中心の左上方)に選載させる(ステツ

マスクステージチャックマグネットに対する逆動 破を中止する (ステップ 7609)。

次に、トラバースユニット 2601 を、アームユニット 2603 が設回可能な、マスクステージ 1901 とマスクカセット 1301 の真ん中のホーム位置へ移動させる(ステツブ 7610)。そして、アーム装団のモータ 2707 によって、マスクハンド 2602 がマスクステージ方向からマスクカセット方向に向くようにアームユニット 2603 を独回さる(ステツブ 7611)。次に、トラバースユニット 2601 を附記ホーム位置からマスクカセット例へ移動させる(ステツブ 7612)。そして、トラバースユニット 2601 によってマスク 2 を把持したマスクハンド 2602 をカセットステージ 3001 に対して突き当てる(ステツブ 7613)。

ステップ 760 8 と同様にして、所定の映き当て 力が得られるとステップ 7614 の判定を Yes で 抜ける。次に、マスクチャック 3002 を逆動強し て扱着力をなくし (ステップ 7615)、マスクハン ド上下用モータ 270 8 によってマスクハンド 260 2 プ7601)。次に、マスクハンド2802を聞いて(スチップ7602)、トラバースユニット2601をマスクカセット側の特徴位置からマスクステージ側まで移動させる(ステップ7603)。そして、トラバースユニット2601によって、マスクステージ1999上に吸着保持されているマスク2に対してマスクハンド2602を突き当てる(ステップ7604)。その際の突き当て力を突き当てオンサ2705で放出して、所定の突き当て力が得られたかどうかを判断する(ステップ7606)。所定の突き当て力が得られば、このステップの判定をNoで力にステップ7604に戻る。所定の突き当て力が得られば、この料定をYesで抜けてマスクハンドを閉じる(ステップ7606)。

次に、マスクステージ1999のテヤツクマグネットに電波を減す逆励歌によってマスク2に対する吸着力をなくし(ステツブ7607)、マスクハンド上下用モータ2706によってマスクハンド2602を2方向に移動させて、マスクステージ1901か6マスク2を分離する(ステツブ7608)。そして、

を 2 方向に移動させて、マスク 2 をカセットステーツ面と接触させる(ステップ 7616)。 そして、マスクテャック 3002 の進動酸を中止して、マスクチャック 3002 によってマスク 2 を敬着保持する(ステップ 7617)。最後に、マスクハンド 2602 を開いて(ステップ 7618)、トラバースユニット 2601 をホーム位置に移動させ(ステップ 7619)、マスクハンド 2602 を閉じる(ステップ 7620)。

次に、第17回、第27~29回及び第76回を 用いて、第68回に示したマスク被地 6809のシーケンスを説明する。まず、インデクサ 2810 を 駆動して、カセット本体 2801 を1 マスク分でつ 回転させ(ステップ 7701)、次に使用するマスクかどうかのチェックを行う(ステップ 7702)。 物定マスクであれば、ステップ 7702の 料定を ヤesで抜ける。次に、マスクハンド 2602 を明い て (7703)、トラバースユニット 2601 をマスク ステージ 1999 とマスクカセット 310の 異ん中 のホーム位置からマスクカセット 倒へ移動させる (ステップ 7704)。そして、カセットステージ 次に、カセットステージ3001のチャックマグネットに電復を施す進励器によってマスク2に対する吸着力をなくし(ステップ7708)、マスクハンド上下用モータ2708によってマスクハンドモ2方向に移動させて、カセットステージ3001からマスク2を分離する(ステップ7709)。そして、カセットステージチャックマグネットに対する
述助器を中止する(ステップ7710)。

次に、トラバースユニット 2601 モアームユニット 2603 が美国可能なホーム位置へ参助させる

スクハンド 2602 を 跳いて (ステップ 7719)、トラバースユニット 2601 をマスクカセット側の特徴位置に移動させ (ステップ 7720)、マスクハンドを閉じる (ステップ 7721)。

第78図は、第68図で説明した本装型の執付 装置のうちマスクアライメントのシーケンス、即ち ステップ 6810を示すフローチャートである。マ スクアライメントを開始する状態では、前数の シーケンスのマスク設置時のチャッキング検度に より、第79 図に示す様に、マスクチャック 1908 へのマスク 2 のチャッキングは設計位置 7901に ならず、X、Y及び回転方向に ズレが生じ、実際の チャッキング位数 7902に なっている。よって、 これから計劃すべきマスク AAマーク (Yaマーク、 YLマーク、Xuマーク。 Xaマーク)も設計位置 7803~7906からそれぞれ実際位置 7907~7910 にズレている。

まず、ステップ 7801 で、4 つあるピックアップ 2401 がそれぞれ計劃しようとしているマークの 設計位置 7903~7906 に対向するように、ピック (ステツブ 7711)。そして、アーム複四用のモータ 2707 によって、マスクハンド 2602 がマスクカセット方向からマスクステージ方向に向くように、アームユニットを接回させる (ステップ 7712)。次に、トラバースユニット 2601 を前記 ホーム位置からマスクステージ 側へ移動させる (ステップ 7713)。そして、トラバースユニット 2601 によって、マスク 2 を記持した マスクハンド 260 2 をマスクステージ 1901 上のマスク位置決め V プロック 1905 に対して突き出てる (ステップ 7714)。

ステップ 7706 と 内様にして、 所定の突き当て力が得られると、 ステップ 7716 の 料定を Yesで抜ける。 次に、 マスクステージ 1989 のチャックマグネットモ逆動戦して 扱着力をなくし (ステップ 7716)、マスクハンド上下用モータ 2706 によってマスクハンド 2602 を 2方向に移動させて、マスク 2をマスクステージ面に接触させる (ステップ 7717)。 そして、 チャックマグネットによってマスク 2を吸着保持する (ステップ 7718)。 単後に、マ

アツブステージ 2 4 1 1 を聴動する。次に、各マークを計劃していくわけであるが、前述したように、マスクアライメントに利用される盛福基準マーク 1 8 2 1 (第 1 8 図 参照) は 2 チルトステージ 1 8 0 5 上の 1 ヶ所にまとめられており、同時に 4 マークを計算することは不可能である。 従って、本実を例では、雇職基準マーク 1 8 2 1 をそれぞれのマークくと順に対向させ、シーケンシャルに計劃してマークになる。 すなわち、以下に説明するステップ 7 8 0 2 からステップ 7 8 1 1 までの一速の処理が、1マーク計算にかかわるシーケンスであり、このループを 4 回機返すことにより、1 回のズレ計測が行える。

ステップ 7802 において、今計劃しようとしているマスク A A マークの設計位数、たとえば 7903 と対向する位置に Z チルトステージ 1805 上にある重視基準マーク 1821 がくる様に、 Y 独勢ステージ 1710 を駆動する。ステップ 7803 においては、マスク 2 と座標基準マーク 1821 とのギャップ計解が、第23 図に

ポ ヤピックアップ 2401 を用いて行える位配まで 2 チルトステージ 1805 を 2 チルト駆動用インチ ワーム 1713 を駆動して移動させる。そして、ステップ 7804 において、第 23 間の AF センサ 2332 の出力を第 39 間に示したファイン AA・AF 制御 都 3810 より処理し、AF 信号 Za(マスク AA マーク 7903 の場合)を計削する。

遊べたステップ 7802 から 7810 のシーケンスに より計算を経滅す。

もし、4マークの計測が終了したなら、ステツブ 7812 でマスク全体の設計値からのズレムミ, Δ Y: 及び Δ O i を、4 つの計製データ Δ Ya , Δ Xo , Δ'Y」、Δ Xu から求める。ここで数字lは構正 回動ループのイチレーション回数を示す。スチップ 7813で、このズレ量を予め定められている許容量 と比較し、トレランス内なら、ステツブ7812で 算出したズジ量を、露光時の補正量となる様配性 し、マスクアライメントシーケンスを共了する。 逆に、ズレ量がトレランス外なら、ステツブ7816 でΔθを補正する様、マスクθプレート1912を 駆動し、再び、4マークを計削する為にステップ 7801に戻る。ステップ7801に戻り、ピックアッ プ2410を移動する凝由は、マスク2自身を動かし たためである。さらに、ステツブ 7802 での業績 並 マーク 1821 の設定位置も、1 四日のマスク A A マークの設計位置 7903~7906 ではなく、ステツ プ7812で算出したAX:。AY:及びAB:を考慮 ほぼ設計位置にあるので、このズレはマスク A.A マークの設計位置からのズレとなる。

ステップ 7808 において、計測した佐が充分な 計解精度が得られるトレランス内か否かを判別 し、トレランス外ならば、計劃しているズレに 応じま方角あるいはY方向へのステージ1899の 核正拡動を行い、直集基準マーク1821をマスク AAマークの実際の位置例えば7907に近づけ、 耳び A A 計劃をする為にステップ 7805 に戻る。 なお、この時駆動した量もマークズレ量に加える。 もし、ステップ 7808 でトレランス内と特別され たなら、1マークに対する計算を充了したことに なり、ステップ 7810 で 塩 製 茶 岸 マーク 1821 が マスク2から離れる方向に2チルトステージ1805 を駆動し、麻椒基準マーク 1821 が他のマスク A A マークと対向できる準備をする。ステツブ 7811で、 4マークすべての計測が終ったかチェックし、まだ 未計劃のマークが残っているならステップ 7802 に 要り、麻根基準マーク1821を次のマスク A A マー ・クの設計位置、例えば7904と対向させ、上で

・した位置となる。

次に、第79 閣を用いて、マスクアライメント権正量の具体的な計算式を示す。前図のステップ7806 で計劃した、4 マークそれぞれの X、 Y 方向の ズレ量、 Δ Y_R、 Δ X_G、 Δ Y_L、 Δ X_U より、マスク 2 全体の設計位置からの X、 Y 方向 ズレを

 $\Delta X_{i} = (\Delta X_{b} + \Delta X_{v}) / 2$ $\Delta Y_{i} = (\Delta Y_{R} + \Delta Y_{L}) / 2$

なる平均値とする。ここで添字(は前回のプローチャートの補正匹動ループのイテレーション回飲を変す。この場合、各マスク A A マークの設計位置7903~7906 はマスク2 の中心から対称な位置に配置されているものと考えている。次に、 回転ズレをX , Y の各方向で向かいあうマーク詞の距離と、それぞれの X 方向 ズレ・Y 方向 ズレよ

とする。△8v。△8ェは、それぞれYズレ情報

からの団転ズレ量。 Xズレ情報からの選転ズレ彙 であり、ム81はそのム87、ム8×の一次第合と なっている。 n = 0.5 なら A 8 1 は A 8 v. A 8 z の平均である。

また、計製時に、あるマーク、何えばムギョの 計製エラーが生じた場合には、

 $\Delta X_1 = \Delta X_4$

Δ 8 1 = Δ 8 Y

とする事で、マスク全体のズレを求める事も可能 である.

最まりが付いているこれらのズン量は、今回の イテレーションでのズレ量であり、ループを含め たホシーケンス全体でのズレ雑量を

 $\Delta X_{HA} = \Delta X_{HA} + \Delta X_{I}$

AYMA - AXMA+ATI

 $\Delta\theta_{AA} = \Delta\theta_{AA} + \Delta\theta_{A}$

として更新する。新暦のステップ 7812 で紀録す る、営光時に考慮する独正量は、これらの最終時の 位となる。 A8mA は、マスクタブレート 1912 に フィードパツクされる値であり、 ΔX_{MA} 、 ΔY_{MA} 3906を介して4つのピツクアツブ 2401 を駆動し

て、第23 因に示すよに、アライメント用の投光 ビーム 2307 がマスク上マーク 2832 のそれぞれ に当たる様にする。次に、ステツブ8002で、ス テージ制御数3918を介してX担助ステージ1710 及び Y 粗動ステージ 1705 を駆動し、第82 図に 示すように、これから輩先しようとするウエハ上 パターン8201がマスク上パターン8202と対向 する様にする。そして、ステップ8003で、ステー ジ制御郎 3918 を介してスチルトステージ 1805 を 駆乱し、ウエハ3とマスク2との距離がピツクアツ プ2401で計算できる位置(AF計談ギャップ位置) まで移動させる。使いて、ステツブ 8004 では 4つのピックアツブ 2401 の各 AF センサ 2332 の 出力を第39回に示したファインAA・Aを解算部 3910で処理して、4つのマーク位置でのマスク2 とウエハ3の間のギヤツブでし、てま、てもモ 計劃する。ステップ 8005 では、前ステップで 計劃した4点のギヤツブ値から、今葉先しようとす るショツト全体で、AA計器ショツト禁光ギャツブ 位置でextからのずれが最も小さくなる機に、神正 はそれぞれウエハ側のX抵動ステージ1710、Y抵 業ステージ 1705 にフィードパック される 低で

第80回は、第68回で説明した本装置の執付 払難のうちステップアンドリピート賞光スチップ 6811のシーケンスを示すフローチャートである。 ただし、このフローチャートは、前述のブリアラ イメントシーケンスと関係、第2レイヤー以降の ウエハ、つましウエハ3上にすでにアライメント マークが装置されているウエハ3に対するステツブ アンドリピート電光を説明するものである。ステツ プアンドリピート単光の朝始状態では、ウエハ3は プリアライメント 6805 を終了してウエハチャツ ク1807に氨着されており、マスク2はマスクアラ イメント6810を終了してマスクθずれΔθωαが とれた状態でマスクチャック 1903 に収着されて N.A.

まず、ステップ8001で、アライメントマーク を計劃する為に、ピックアップステージ制御部

粗動量 Δ Z。 Δ ω x。 Δ ω x を算出し、ステージ 制御部3918を介してスチルトステージ1805を 昔動させる。この状態でオートフオーカスが充了 し、マスクスとウエハるとの間のギヤツブがほぼ 等しく保たれている。

次に、ステツブ8006で、4つのAAセンサ2331 (第23団参順)の出力をファイン A A・A P 斜容部 8910で処理して、4つのマーク位置でのマスク上 マーク 2332 とウエハ上マーク 8203 との A A 方 ROTれムス、. A X .. A Y . . A Y . を計刻する。 ステップ8007では、前ステップで針到した4点の ずれ量から、ショット中心におけるマスク上パター ン8202とウエハ上パターン8201とのずれムX. ΔΥ, Δθを前述のように計算する。ステツブ8008 では、前ステップで計算したずれ量AX。AY。 Δθモトレランス特定する。トレランス外ならば、 ステップ8009でステージ制御部3918を介して X 租勤ステージ 1710。 X 散動ステージ 1803。 Y 粗動ステージ1708。 Y 散動ステージ1802を 区当して、ウエハステージ銀でX。 Y 方向のずれ を補正し、一方でマスク 8 ブレート 1912 を駆動してマスクステージ領で8 ずれを補正し、ステップ 800800 A A 針鎖に戻る。

ステツブ 8008 で X、 Y、 Ø ずれがトレランス内ならば、ステツブ 8010 で 1 ショツト 第光を行う。ここでは、X 練気度計 1 841 で 頁在の X 線 強変を測定し、必要光量から前述のように 5 光時間を収める。この 5 光時間と X 線 1 の減衰分 (プロファイル補正用 データ) モシャツタ 制御第 3 9 1 3 に 与え、 第 光 ショット 全面に マラ なく X 線 1 が 解射される機にメインシャックユニット 1 5 0 1 を 原動する。

郡光が終了したら、ステップ 8011 で、ステージ制資都 3918 を介してギヤップ解除位置まで2 チルトステージ 1805 モ駆動し、ウェハ3 モマスク 2 から進ざける。そして、ステップ 8012 で次に露光すべきショットがあるか無いかを判断し、無ければ本シーケンスを終了し、有れば次のショットの商光の為にステップ 8002 に戻る。

なお、以上の説明では、第2レイヤー以降のウエ

とし、平面方程式

 $a\, \Sigma_i + b\, Y_i + c\, \Sigma_i = 1$ i = 1 \sim 4 を腐たすパラメータ (a,b,c) を最小二級旅により解く。

次にこの近似平面から2 チルト領正量を求める。 この平面の独隷ベクトル $\overline{\nu}$ = (a, b, c) を正規 化し、

 $\overline{\nu}_{a} = (a_{a}, b_{a}, c_{a}),$

 $\| \overline{V}_{n} \| = \sqrt{k_{n}^{-1} + b_{n}^{-1} + c_{n}^{-1}} = 1$ とする。今、合わせたい平面の性線ベクトルは、 $\overline{V} = \{0, 0, 1\}$

なので、ショット中心におけるチルト補正量、即ち X 軸まわりの特正量Δωx、及びY 軸まわりの補正 盘Δωγは、

 $\Delta \omega x = tan^{i}(b_{*}/C_{*})$

 $\Delta \omega \gamma = \tan^2(a_{\bullet}/\sqrt{b_{\bullet}C_{\bullet}})$

となる。一方、2権正量△2は新紀平面の式から

 $\Delta Z = Z - Z EXP$

となる。ここで、Z。はショット中心(X。. Y。) での近似平面のギャップであり、 ハを対象に述べたが、第1レイヤーのウエハの場合、アライメントずれを計離するべきマークがウエハ上にないので、ステップ 8006~8009の AA 計削ずれ無計算、トレランス料定、 株正駆動が不要となる。すなわち、本ステップアンドリピート露光シーケンスでは、ウエハ3の厚みムラや至みの抜付への影響を除くことが目的となる。

2 チルト総正量の計算式を第 8 1 図を用いて設明する。ステップ 8 0 0 4 で、ウェハ 8 が A F 計劃位置 近待にある状態で計解した 4 つのマーク位置でのマスク 2 とウエハ 3 との間のギャップから、そのショットを平面に近似する。ウエハ 3 は本来 平面ではあるが、厚みムラがあり、またプロセスが遊につれて至みが生じるので、 延光しようとするショット会体で、 A A 計画ショット電光ギャップ位置からのずれが最も小さくなる様に、ギャップ位置からのずれが最も小さくなる様に、ギャップが直接をする必要がある。まず、4 つの計解ポイントの監視とそれぞれの位置でのギャップ計測値を、3 次元 直線

 (X_1, Y_1, Z_1) $i = 1 \sim 4$

 $Z_{a} = (1 - a X_{a} - b Y_{a}) / c$

で表わされ、2 cov は A A 計削ショット露光ギャップ位置である。上記手順で求められた 2 テルト 植正量 Δ Z , Δ ω x . Δ ω x を ステージ制物部 3 9 1 8 に 与えることによって、2 テルトステージ 1 8 0 5 を 駆動し、電光ショットのウエハ表面を A A 計削ショット電光ギャップ位置にほぼ 一般させる。

次に、X、Y、 8 補正量の計算式を第 8 2 図を用いて説明する。ステップ 8 0 0 6 で計解した 4 つのマーク位置でのずれ量 Δ X。, Δ X 4 , Δ Y 2 , Δ Y r から舊光するショット中心での X、 Y , θ 方向のずれを計算する。各マークではマスク上マーク 2 3 3 2 とウェハ上マーク 8 2 0 3 の X 方向あるいは Y 方向のどちらか一方向のずれを被出するので、ショット中心での X , Y 方向のずれは向かいあうマークのずれの平均

 $\Delta X = (\Delta X_a + \Delta X_b)/2$

 $\Delta Y = (\Delta Y_{\ell} + \Delta Y_{\ell})/2$

となる。また、0方向のずれは、向かいあうマーク 間の眼離しx、してと各マーク位置でのずれより、 $\Delta \theta = n \cdot \Delta \theta v + (1-n) \Delta \theta x, \quad 0 \le n \le 1$ $\hbar \mathcal{L} L \Delta \theta v = (\Delta Y_2 - \Delta Y_1) / Lv$ $\Delta \theta x = (\Delta X_2 - \Delta X_2) / Lx$

となる。 $\Delta \theta$ v。 $\Delta \theta$ x はそれぞれ Y X V 情報からの回転ずれ量、X ずれ情報からの回転ずれ量であり、 $\Delta \theta$ はその $\Delta \theta$ v。 $\Delta \theta$ x の一次結合となっている。n=0.5 なら $\Delta \theta$ は $\Delta \theta$ v。 $\Delta \theta$ x の平均である。もし、計劃時にあるマーク、例えば Δ X。の計劃エラーが生じた場合や露光ショットがウェハの緒に位配していて Δ X。の計劃が不可能な場合には、

 $\Delta X = \Delta X$

A 8 = A 8 Y

とすることでマスク上パターン 8202 とウェハ上パターン 8201 とのずれ モ求める ことが可能となる。これらのずれ量 Δ X、 Δ Y、 Δ θ はそれぞれステージ試算部 3918にフィードパックする値であり、 Δ X、 Δ Y はウェハステージ倒で、 Δ θ はマスクステージ例で補正収動を行うのは該述した通りである。

次に、第25回及び第83回を用いて、第68回に

2514によって、イジエクターハンド 2612 を重度から水平に回転させる(ステップ 8308)。次に、イジエクターων 駆動部 2616によってイジエクター1304 を旋回させて、イジエクターハンド 2612 を回収キャリヤに対向させる(ステップ 8308)。次に、イジエクターハンド 2612 に吸着された回収ウェハが回収キャリヤ内に入るように、イジエクター X ステージ 2617 を移動させる(ステップ 8310)。

そして、イジェクターハンド 2512 の吸着を 終了して(ステップ 8311)、回収エレベータ駆動 部 2509 によって回収キャッヤ 1 ピッチ分上昇させ る(ステップ 8312)。次に、イジェクターX ステー ジ 2517 によってイジェクターハンド 2512 を 元の位置に引き戻し(ステップ 8313)、イジェク ター1304 をステップ 8309 と逆に 範回させて (ステップ 8314) 第 25 回の状態にする。

第84 図に、電光ユニット102 の正面断面図と 側面断面図を示す。この図において、ウエハ 8 は ウエハチャック 1807 に真空吸着されており、ウ 示したウェハ回収6818のシーケンスを説明する。 まず、イジエクターハンド 2512 が、オリフラ 検知チャック 2521 に吸着保持されている回収 ウエハ裏面側に来るように、イジエクターズステー ジ2517モホーム位置から移動させる (ステップ 8301)。次に、イジエクターでステージ2520を 参詣させて、ウエハ裏面にイジエクターハンド 2512を接触させ (ステツブ 8302)、イジエクター ハンド 2512 の真空教養を開始する (ステップ 8303)。 四収ウエハがイジエクターハンド 2512 に吸着されると、ステツブ 8304 の料定を Yes で 抜けるので、オリフラ検知チャツクの方の役者を 終了させる (ステップ 8305)。そして、イジエク ター2スチージ2520を移動させて、何収ウエハ を吸着したイジエクターハンド 2512 をオリフラ 検知チャック面から進ざける (スチップ 8306)。 次に、イジエクター X ステージ 2517 を移動させ て、イジエクターハンド 2512 をホーム位置(第 69 因ステップ 6902 実行前の位置)に戻す (ス チツブ8307)。そして、イジエクターωェ収数部

エハチャック 1807 は X 組動ステージ 1710 上に 取り付けられ、 Y 組動ガイドバー 1711 上を走り、 X 組動ガイドバー 1711 は Y 組動ステージ 1706 に固定されている。 Y 組動ステージ 1706 は Y 租 動ガイドバー 1706 上を走り、 Y 組動ガイドバー 1711 はメインフレーム 1701 に固定されている。 マスク 2 はメインフレーム 1701 に関に固定された A A フレーム 2604 に取付けられている。

 8413、下部の1点は2方向のみを物取する吸収機能8414で支持されている。吸収機能8413と 吸収機能8414は、除板ベース8405の静的変形の影響や構成材質の違いによる無変形の影響が メインチャンパー3101に及ばないように取付け られている。

8411 を投けて、除鉄架台 8401 に対する除扱ペース 8405 の権対変位を測定して、その信号を元に 3 つのエアサスペンション 8402~8404 にフィードバックをかけて、エアサスペンション 8402~8404 をアクチユエーターとして 6 触刺郭を行う。

第85 図は第84 図にて掲載の姿勢制御数据を 餌切する電気ブロック図である。

ドライバ8501~5は、エアサスペンション8402~4をアクチュエートする不図示の電接弁を、開口 制御する電気プロックである。これらのドライバ8501~3 は C P U 8510 より D / A 変換器 8507を通して与えられるアナログ信号にもとづいて 動作する。変位をンサ8406、8408、8410は例えば静電容量をンサ、または損電液をンサであり、これらの変位をンサー8406、8408、8410からの信号を、センサアンプ8504~6 は関表データに比例した D C 電圧信号に変換する。 A / D 変換器 8508 はより取り込まれた 8510 は、A / D 変換器 8508 により取り込まれた

ション8402~8404 には3系統のエアー記憶2412 が接続されている。

マスク2とウエハ3は10μm~50μmのプロキシティーギャツブのある状態で焼付けけれるので、X練1の光輪とマスク2あるいはウエハ3の軸だおれ及び位置ずれは、他付パターンずれて、の軸だおこし、統付け性施低下につながる。エハコでは、大阪1の光輪に対し常にマスク2、ウエハエのの位置と角度光装置本体は、エアサスペンシで、公立にはベイーダー連いに固有振動数が高いので、設定にスキ405をX。Y、Z、コスク2とウエートすることで、マスク2とウエントを動かすことができる。またX 袋 1 は床に対し無視できる変動しかなく、床と除返項台8401の組制変動はない。

この時、軟製組合 8401 の上に配置された 3 つの エアサスペンション 8402 ~ 8404 に 3 つの 変位 センサー 8406, 8408, 8410 を取り付け、 軟紙 ペース 8405 のその ターゲット 8407, 8409,

個号に高いて、ドライバ 8 5 0 1 ~3 例に創算信号を与える、いわゆるソフトサーボ機 様 を構成している。さらに同 C P U 8 5 1 0 は遺信 I / F 3 9 0 3 b を介して、上位の本体コントロールユニット 3 9 0 2 と 世示監視や現在位置座 様のやりとりができるようになっている。

(発明の効果)

上述したように、本発明によれば、SOR 光瀬を用いて、例えば 64 メガビット以上の DRAM の製造工程で使用可能な半群体製造用 常光装置の提供が可能になる。

4. 図面の簡単な説明

第1回は本発明の一変施例を示す全景図、 第2回は某様プロキシミティー電光の概念図、 第3個は各種の開光方式を示す図、

第4回は従来のX銀貨光設策の一例を示す図、 第6回は従来のSORーX銀貨光装製の一例を RitMin

第6回はシンクロトロン放射光の概念図、 第7回は無機差板材料及び有機差板材料をそれぞ れ用いたマスクの貧丈慾、

第8型は一括賞先方式におけるマスクの熱量の 复全页。

第9回はスキヤン第光方式におけるマスクの第至 の概念図、

第10回は本発明の露光装度の資金図、

第11回は本発明の電光装置における観光模域 でのX単数皮プロフィールを示す面、

第12回は空気及びヘリウムの熱伝導率と気圧 との額係を示す形。

第13 図は異光ユニットの構成を示す図、

第14 題はX線ミラー部の構成を示す数、

第15回は慈光シャツター装置の構成を示す数、

第16 数は露光シャッター装置の配置を示す数、

第17回はステージ製御の構成を示す因。

第18回はウエハ散動ステージの状成を示す回、

第19回はマスクリステージの構成を示す図、

第20回はレーザ親長光学系の配置を模式的に

第21 図はプリアライメントシステムの先半記憶

第40回はファイン AA・AF 制御部のプロツク図、 第41 歴はプリ AA・AF射貨都のプロツク度、 第42回はピックアップステージ報和部のプロッ ク題、

第43 関はシャツタ制舞都のブロック図、

第44 図はパルスジェネレータ回路のプロツク図、

第46回はステージ制件部のプロック団、

第46間は養送制御部のプロツク図、

第47 題はミラー制御部のプロツク図、

第48 数は環境制御部のプロック図、

第49回は全体制御のフローチャート、

第80四は長期休止立上げのフローチャート。

第61 図は長期休止立上げ時のメインチャンパー 給排気系処理のフローチヤート、

第 5 2 図は長期休止立上げ時のウェハロードチャ ンパー給貸気系処理のフローチャート、

第63回は長期休止立上げ時の各アクテユエータ 初期化のフローチャート、

第54 図は長期休止のフローチャート、 第 5 5 図は長期休止時のメインチャンパー始訴気 老录 十周。

第22 題はプリアライメントシステムの見取図、 第23 図はピックアップ部の光学部品構成を示す図、 第24回はフアインAA部の構成を示す図、 第25数はウエハ雑選系の外観器。

第26数はマスク推送部の配置を示す歴、

第27回はマスク推送部の構成を示す図、

第28回はマスクカセットローダーの構成を示す図、 第29 菌はマスクカセツトローダーの動作を示す図、

第30回はマスクカセットの納収を示す器、

第31回はチャンパー構成を示す面、

第32回は始辞気系のブロック図、

第33 数はウェハロードロック機構を示す図、

第34 題はマスクロードロック機構を示す図、

第35回は圧力・純皮管理及びミラーボートの

始葬気系を示す間、 第86回は北線四光装置の金体制御プロツク団、

第 8 7 数はコンソールユニットのプロック図、

第38回はメインユニットのプロック図、 第39 図は本体制御ユニットのプロック図、

系処理のフローチャート、

第 5 6 間は長期休止時のウエハロードチャンパー 始訴気系処理のフローチャート。

第 5 7 数 は長期休止時のマスクチヤンバー給俳気 系処理のフローチャート、

第 5 8 図はウェハ供給キヤリヤ取り出しのフロー チャート、

第 5 9 図はウエハ供給キャリヤ設置のフローチャー 1.

第60 図はマスクカセツト取り出しのフローチャー

第51回はマスクカセツト袋包のフローチャート、 第62 図は X 練強度プロフィール計組のフロー f+- h.

第63 因はX線確度プロフィールの針額位置を 乐 十 既 、

第64 間は"X 線強度プロフィールの算出を説明 するための個、

第65回は葉光エリア内の各点における葉光時間 の例を示す風、

第66 数はシャッタ達度制御データの設定を説明 するための数。

第 6 7 図はシャッタ装金の板略を示す図、 第 6 8 図は続付処型のフローチャート、 第 6 9 数はウエハ供給のフローチャート、 ま 7 0 数はオリフラ独知のフローチャート、

第71回はオリフラ検知 8 ステージの回転角に 対するステージ中心からウエハエッジまでの粗糙 の変化を示す回、

第72 図はステーツ中心底線系でウェハを示す間、 第73 図はロード/アンロードのフローチャート、 第74 図はプリアライメントのフローチャート、 第76 図はプリアライメントマーク位置の概略図、 第76 図はマスク 回収のフローチャート、 第77 図はマスク 設置のフローチャート、 第78 図はマスクアライメントのフローチャート、 第79 図はマスクアライメントマーク位置の振略図、

第80 数はステップアンドリピート賞光のフロー ナヤート、

1308… 寛光シャツター設置、 1309…マスクカセツトローダー、 1310…マスクカセット、 1311…マスク搬送装置、 1312…計劃光學系、 1801…メインシャツターユニツト、 1502…前助シャツターユニツト、 1541…X線照度計、 1561… X 線デイテクタ、 1401… X 雌ミラー、 1701…メインフレーム、 1899…ウエハ類動ステージ、 1999…マスクθステーツ、 2604 ··· AA フレーム、 3101…メインチャンバー、 3102…マスクゲートバルブ、 3103…マスクチャンパー、 3104ーシャツターチャンパー、 3107…ウエハイジエクターチャンパー、

3108…ウエハロードゲートパルブ、

第81 圏はウェハAFの板略図、 第62 圏はウェハAAの板略図、 第83 図はウェハ函収のファーチャート、 第84 図は載光ユニットの正面新函数と側面新面 数、

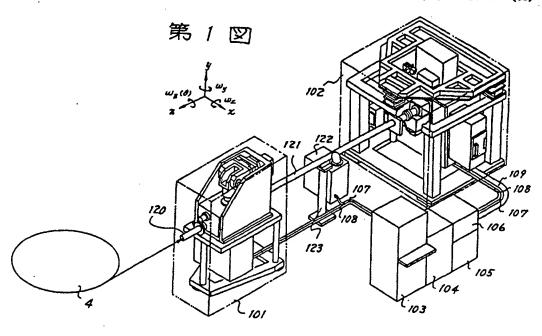
第85 図は除紙系制物部のプロック図、 である。

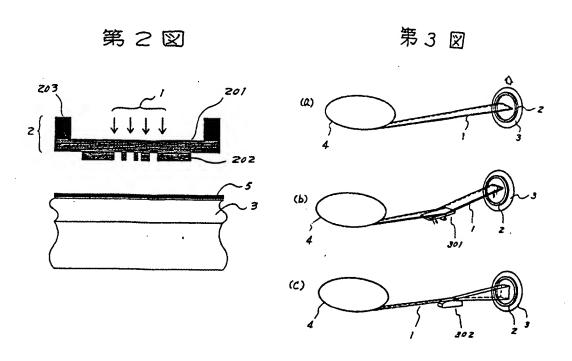
101…ミラーユニット、
102…質光ユニット、
104…質気制御ユニット、
104…質気制御ユニット、
105…辞気ユニット、
106…結気制御ユニット、
1301…ステージ装置、
1302…ファインアライメントシステム、
1304…イジエクケー、
1306…オリフラ検知ステージ、
1306…カエハトラバーサー、

3109…ウエハロードチャンバー 3110…ウエハアンロードゲートバルブ、 3111…ウエハアンロードチャンバー 3612…Be 弦

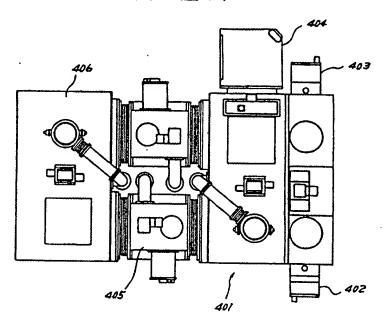
1307…プリアライメントシステム、

出版人 キャノン株式会社 代理人 丸 鳥 傷 一般





第4図(a)



第4図(b)

